

BLOOD-IRON

P35 series

主機板使用手冊

935-P35T26-000G
02110732



著作權

本使用手冊所提供訊息受著作權所保護，未經許可請勿任意拷貝、引用或變更其內容。

本手冊僅為安裝資訊參考之用，對於手冊與產品在特定方面之適用性，製造商在此並無任何立場的表達，亦無任何型式之擔保或其它暗示；使用者必需自行承擔使用之風險。此外，本產品之規格與手冊內容變更亦不另行通知；本產品製造商保有隨時更改之權利，而且並無主動通知任何人之義務。

© 2007 年印製 - 版權所有，翻印必究

註冊商標

本使用手冊中所出現之產品型號與註冊商標皆為其所屬公司所有，於本手冊中僅作為識別之用。

FCC and DOC Statement on Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Notice:

1. The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
2. Shielded interface cables must be used in order to comply with the emission limits.

目錄

關於本手冊.....	6
非產品保固範圍.....	6
產品注冊.....	7
靜電預防措施.....	9
安全注意事項.....	9
產品包裝明細.....	10
相關組件.....	10

第一章 簡介

規格	11
功能/特色	14

第二章 硬體安裝

主機板配置圖	18
系統記憶體	20
中央處理器（CPU）	27
跳線設定	34
背板輸出/輸入埠	40
輸出/輸入接頭	48

第三章 BIOS 設定

Award BIOS 設定程式	64
Intel RAID BIOS.....	105
更新 BIOS	106

第四章 軟體支援

驅動程式與軟體程安裝	108
程式安裝注意事項	125

第五章 RAID

RAID級別	126
--------------	-----

附錄 A 開啓Hyper-Threading（超執行緒）技術

開啓Hyper-Threading（超執行緒）技術	132
---------------------------------	-----

附錄 B 錯誤訊息解讀

開機自我測試(POST)警告嗶聲	135
錯誤訊息	135

附錄 C 故障排除

故障排除檢查清單	137
----------------	-----

關於本手冊

C D 光碟中含有本手冊的電子檔案。欲閱讀此檔案，請在C D - ROM中放入CD，螢幕上會彈出自動運行畫面(Mainboard Utility CD)，點擊“User's Manual”圖示。

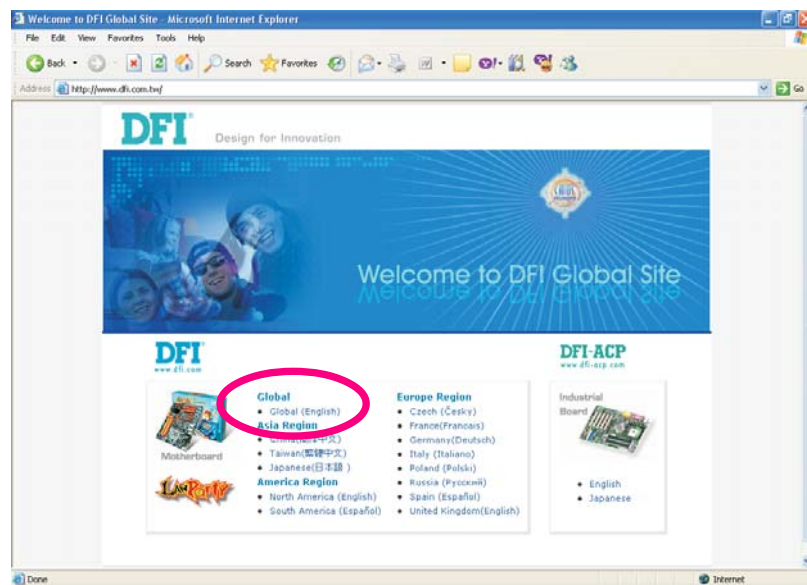
非產品保固範圍

1. 產品因不當使用，自行拆解或更換零件，或是任意變更規格所造成的故障與損壞，不在保固範圍內。
2. 產品的不當使用與安裝，或已經過任意更改與修正，產品保固即告無效。
3. 除非使用手冊提出特別說明，否則在任何情形下均不得對產品任意調整或修正；若有相關之需求，須將產品送回由原銷售單位、原製造商或已獲認可之服務單位來提供所須服務。
4. 產品一經變更或修改，以及任何因間接、特殊或意外情況所造成的損害，我們概不負責。

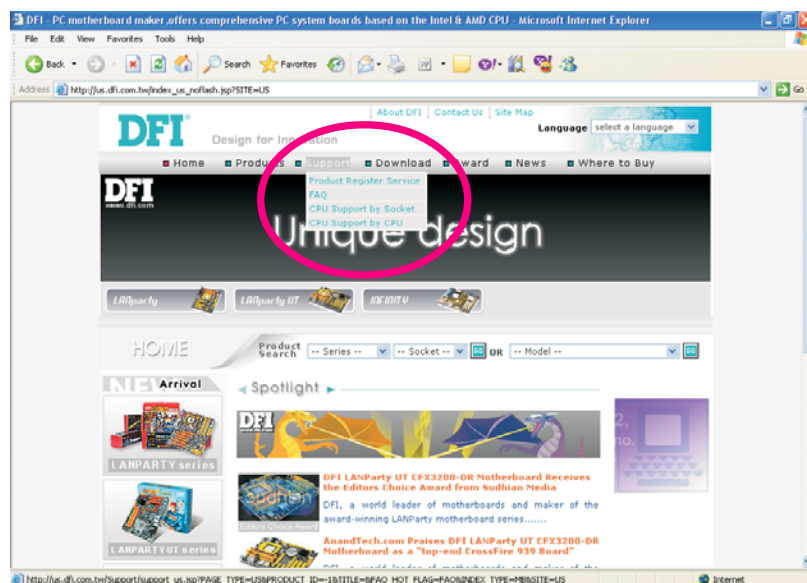
產品註冊

購買DFI產品後，我們建議您對產品進行線上註冊。DFI官方網站所開通的線上註冊服務可讓用戶獲取產品升級、特別折扣以及產品優惠等相關資訊。我們會對您所註冊的資訊進行存檔，如有需要，可以及時為您提供協助。請按照如下步驟進行註冊。

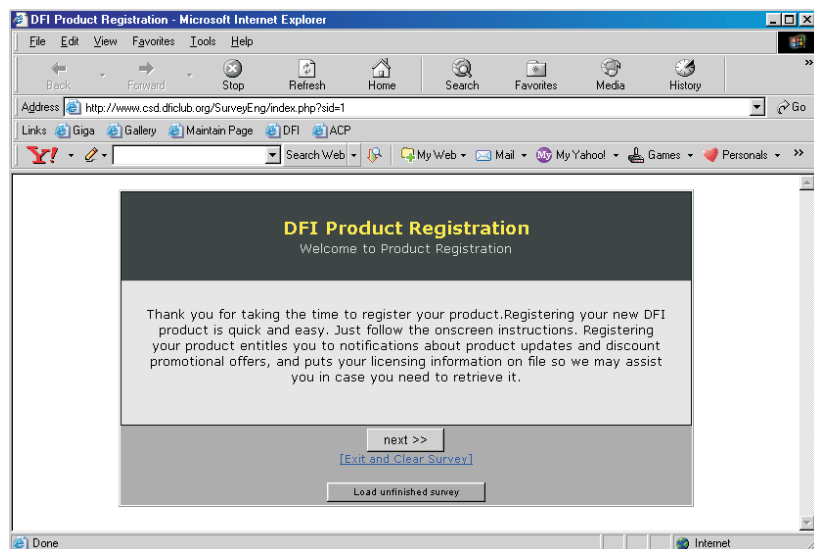
1. 打開Internet Explorer，輸入網路地址www.dfi.com.tw，按<Enter>鍵進入DFI官方網站首頁。於頁面中，點擊Global。



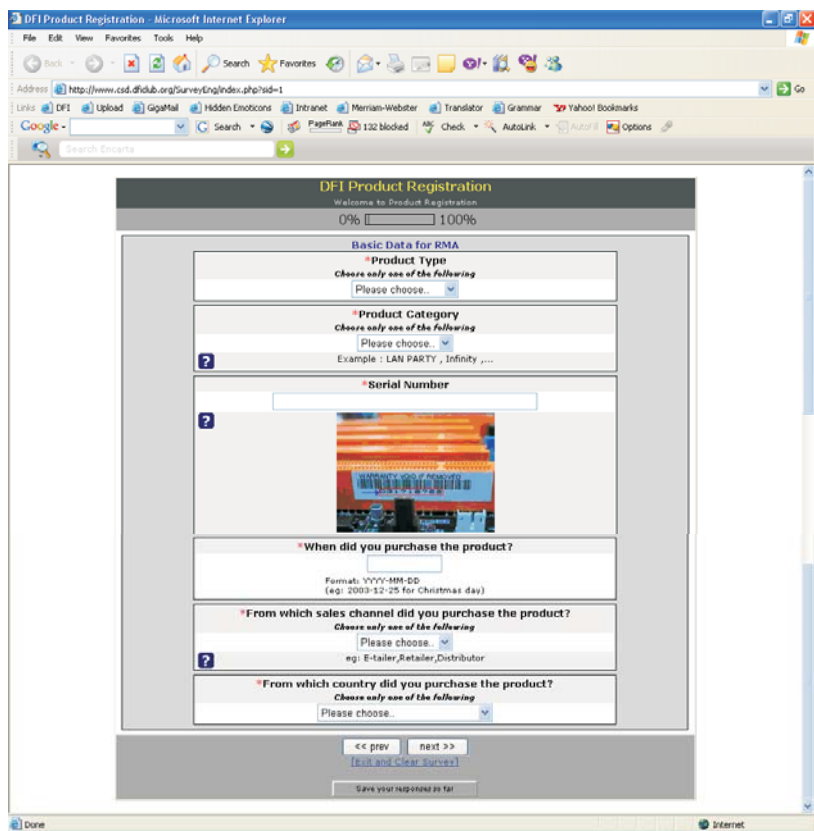
2. 點擊如圖所示的Support標籤，選擇Product Register Service。



3. 螢幕上會出現DFI Product Registration頁面。請點擊Next繼續。



4. 選擇并填入所需資訊，以完成註冊。



5. 注册完成。感谢您对DFI产品进行注册。

靜電預防措施

靜電極易在無任何征兆的情況下造成PC,主機板以及其他元件的損傷，因此，必須採取相應的預防措施防止靜電的結集。

1. 在主機板安裝之前，請不要將其從防靜電包裝中取出。
2. 安裝時，請帶上防靜電手環。
3. 請在無靜電工作台上從事安裝準備工作。
4. 請用手握住主機板邊緣，小心不要碰到任何元件以及相關連接裝置。
5. 安裝模組時，不要握住整個模組，請拿住模組的兩端，避免接觸模組接腳。



提示：

主機板上的處理器、硬碟、介面卡等元件容易因靜電而受損。使用者最好能在無靜電工作台進行主機板的安裝；若無這類工作台，則應採行其它的防靜電措施，如：戴上防靜電手環，或是在安裝過程中常常碰觸金屬機殼以中和靜電。

安全注意事項

電源

- 請使用正確的交流電壓。
- 系統安裝時，在打開機殼前請先拔掉電源接頭，於安裝完畢機殼裝妥後再接上電源，以防觸電。

電池

- 不當的電池安裝方式可能導致電池爆裂。
- 請依據製造商建議安裝適當類型的電池。
- 請依據電池製造商的指示處置廢棄電池。

產品包裝明細

主機板的包裝包括以下內容，如果發現缺失或損壞，請聯系您的經銷商或者銷售代表。

- ☑ 一塊主機板
- ☑ 一本主機板使用手冊
- ☑ 一條IDE 排線
- ☑ 一條軟碟機排線
- ☑ 兩條 Serial ATA 資料排線
- ☑ 一條 Serial ATA 電源排線
- ☑ 一張RAID軟碟（僅適用於BLOOD IRON P35-T2RL / BLOOD IRON P35-T23RL主機板）
- ☑ 一片 I/O 背板
- ☑ 一張“Mainboard Utility” 光碟片

產品包裝內容會因不同的銷售區域而異，有關實際附件明細或其它產品問題，請洽詢當地經銷商或業務代表。

相關組件

主板安裝完成之后，應著手準備基本的組件。如果是全新組裝，您至少應準備：

- 一塊CPU
- 記憶體模組
- 存儲裝置，如硬碟機，CD-ROM等

要順利使用，您還應該準備一些必須的系統外部裝置，一般包括鍵盤，滑鼠，顯示器等。

第一章 - 簡介

規格

中央處理器	- 配置LGA 775 CPU腳座，適用於以下處理器類型： Intel® Core™2 Quad（四核心處理器），Intel® Core™2 Extreme，Intel® Core™2Duo，Intel® Pentium® D或Intel® Pentium® 4。 - 支援Intel EMT64T (64 位元記憶體延伸技術) - 支援EIST(進階 Intel SpeedStep®技術) - 支援Intel HT（超執行緒）技術 - 支援1333*/1066/800MHz FSB *只有支援1333MHz FSB的CPU才具備此功能
晶片組	Intel晶片組 - Intel® P35 高速晶片組(具備Intel快速記憶體存取技術) - 南橋：Intel® ICH9 (僅適用於BLOOD IRON P35-T2L / BLOOD IRON P35-T23L主機板) Intel® ICH9R (僅適用於BLOOD IRON P35-T2RL / BLOOD IRON P35-T23RL主機板)
系統記憶體	四組 240-pin DDR2 記憶體插槽 支援DDR2 667與DDR2 800記憶體 支援雙通道(128位元) 記憶體介面 支援8GB 系統記憶體容量 支援12.8GB/s的記憶體頻寬 支援unbuffered x8或x16記憶體模組 於BLOOD IRON P35-T23L / BLOOD IRON P35-T23RL 主機板上： - 支援兩組DDR2記憶體插槽與兩組DDR3記憶體插槽 - 支持DDR3 800/1066/1333 MHz記憶體頻率 - 頻寬達17Gb/s
擴充插槽	一組PCI Express x16插槽 兩組PCI Express x1插槽。 三組PCI插槽。
BIOS	Award BIOS 8Mbit 快閃記憶體

電源管理	ACPI 規格與 OS 直接電源管理 ACPI STR (Suspend to RAM) 功能 PS/2 鍵盤/滑鼠喚醒功能 USB鍵盤/滑鼠喚醒功能 網路喚醒功能 來電振鈴喚醒功能 定時系統啟動功能 AC電源中斷系統回復狀態控制
硬體監控功能	CPU/ 系統/北橋溫度監控，過熱示警 Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat 電壓監控 散熱風扇轉速監控 CPU過熱防護功能可於系統開機時監控 CPU溫度- 過熱時自動關機
網路	Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN 完全相容於IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASETX)與802.3ab (1000BASE-T)標準
音效	Realtek ALC885 HD音效譯碼晶片 八聲道音源輸出 DAC SNR/ADC SNR比為106dB/101dB 全速率內建無失真內容保護技術 光纖S/PDIF-out與同軸RCA S/PDIF-out介面
IDE	JMicron JMB368 PCI Express至PATA主控制器 支援兩個UltraDMA 33/66/100Mbps IDE裝置
Serial ATA	BLOOD IRON P35-T2RL/BLOOD IRON P35-T23RL 主機板 - 六個 SATA埠 - SATA速度高達3Gb/s - RAID 0, RAID 1, RAID 0+1與RAID 5 BLOOD IRON P35-T2L / BLOOD IRON P35-T23L主 機板 - 四個SATA埠 - SATA速度高達3Gb/s
背板I/O介面	一個 mini-DIN-6 PS/2 滑鼠埠 一個 mini-DIN-6 PS/2 鍵盤埠 一個光纖S/PDIF-Out埠 一個RCA S/PDIF-Out埠

	六個USB 2.0/1.1埠 一個RJ45 LAN 埠 Center/subwoofer, rear R/L and side R/L 插孔 Line-in, line-out (front R/L) 與mic-in插孔
內部I/O 接頭	三個USB接頭，可接出六個額外的外部USB 2.0/1.0埠 一個COM接頭，可接出一個外部COM埠 一個前方音源接頭，可接出一個line-out與mic-in插孔 一個CD-in內部音源接頭 一個IrDA接頭 六個Serial ATA接頭（僅適用於BLOOD IRON P35-T2RL / BLOOD IRONP35-T23RL主機板） 四個Serial ATA接頭（僅適用於BLOOD IRON P35-T2L / BLOOD IRONP35-T23L主機板） 一個40-pin IDE接頭 一個軟碟機接頭 一個24-pin ATX電源接頭 一個8pin 12V電源接頭 一個前方面板接頭 三個風扇接頭
PCB	四層，ATX form factor 24.4cm (9.6") x30.5cm (12")

功能/ 特色



DDR2是一種高性能DDR技術，其數據傳輸率可使頻寬達到4.3GB/s以上，是未增加電耗情況下的普通DDR的傳輸速度的兩倍。相對於DDR模組所用的2.6V電壓，只需提供1.8V的工作電壓給DDR2 SDRAM模組即可。DDR2還同時整合了一些新技術，如內部中斷電阻設計(ODT)以及高達4-bit預取功能，而DDR只有2-bit。



BLOOD IRON P35-T23L與BLOOD IRON P35-T23RL可支援DDR3記憶體。該類型的記憶體可使系統頻寬增加，並且可提升系統效能。DDR3的最高資料傳輸率（頻寬）可達17 Gb/s。相比DDR2，DDR3最突出的優勢是具備更高的頻寬、更好的效能與更低的能耗。



內建的Realtek ALC885高保真音效編解碼晶片與背板上的六個音效插孔，可為高階7.1-聲道超級環繞音效系統提供八聲道音源輸出。ALC885也可支援S/PDIF輸出輸入功能，允許與DVD系統或其他音效/視訊等多媒體裝置進行數據連接。



S/PDIF 為一標準的音源檔轉換格式，可將數位音源訊號直接傳送至硬體設備，而不需先將其轉換為類比型態再輸出，以避免數位轉類比時音效品質打了折扣。DAT 或音效處理裝置等數位音效設備通常都可支援 S/PDIF。本主機板所具備的 S/PDIF 接頭可將環繞音效與 3D 立體聲音源輸出訊號傳送到擴大機與喇叭，以及 CD 燒錄器這類數位資料的燒錄裝置。



JMicron JMB368晶片支援兩個UltraDMA 100Mbps IDE裝置。



Serial ATA為一相容於SATA 1.0規格的儲存介面。Intel晶片組支援六個Serial ATA埠，速度高達3Gb/s。Serial ATA可提高硬碟效能，使其傳輸率高於標準並列 ATA 100MB/s的傳輸率。



BLOOD IRON P35-T2RL與BLOOD IRON P35-T23RL系統主機板上的ICH9R晶片可允許於Serial ATA硬碟上對RAID進行設定，並支援RAID 0, RAID 1, RAID 0+1與RAID 5。



Marvell 88E8053 PCI Express Gigabit LAN支援1Gbps的資料傳輸率。

HYPER-THREADING TECHNOLOGY

本主機板支援Intel處理器，具備HT（超執行緒）技術。如果需要開啓主機板的HT技術，則您的系統需要同時

具備以下所列平臺：

元件：

- CPU -一個具備HT技術的Intel® Pentium® 4處理器
- 晶片組-一組支援HT技術的Intel系列晶片組
- BIOS-一套支援HT技術的BIOS並且該技術已於BIOS中開啓
- 操作系統：一套優化的可運行HT功能的操作系統

更多相關資訊，請參考：www.intel.com/cd/products/services/apac/zht/86882.htm。



PCI Express為一高速匯流排，藉由多數通道的組成來提昇傳輸能力。本主機板目前支援x1及x16的通道寬度。x1 PCI Express通道支援2.5Gb/s（250Mbps）的傳輸率；PCI Express架構可提供高效能的繪圖基礎，使x16 PCI Express通道傳輸率達到4 Gb/s。



系統啓動時會自動偵測CPU溫度，以避免CPU因過熱而受損；一旦偵測到CPU溫度超過系統預設的上限值，系統會自動關閉。此功能可避免CPU因過熱而受損，確保系統運作的穩定性。

IrDA

本主機板備有一IrDA紅外線傳輸接頭。藉由此接頭，電腦與其週邊設備可進行無線資料傳輸；IrDA規格可支援一公尺距離內115K baud的資料傳輸率。



本主機板已配置USB 2.0/1.1埠。USB 1.1支援12Mb/s的頻寬，而USB 2.0則支援480Mb/s的頻寬。透過USB埠，電腦可同時連接許多外部隨插即用的週邊裝置，有效解決系統I/O需求。

Wake-On-Ring

透過外部數據機或使用PCI PME (Power Management Event) 訊號的PCI數據卡的來電訊號，可將處於軟體關機(Soft-Off)狀態或休眠(Suspend)模式的系統喚醒。

**提要：**

使用數據卡的喚醒功能時，電源供應器的 5VSB 供電線路至少需提供 720mA 的電流輸出。

Wake-On-LAN

使用者可經由網路將處於軟體關機 (Soft-Off) 狀態中的系統喚醒。以下裝置可支援此項功能：內建的網路埠及使用 PCI PME (Power Management Event) 訊號的 PCI 網路卡。然而，若您的系統是處於暫停 (Suspend) 模式，則只能經由IRQ或DMA中斷來啟動。

**提要：**

電源供應器的 5VSB 供電線路至少需支援 720mA 的電流輸出。

Wake-On-PS/2

使用者可經由 PS/2 鍵盤或滑鼠將系統喚醒。

**提要：**

電源供應器的 5VSB 供電線路至少需支援 720mA 的電流輸出。

Wake-On-USB

使用者可經由 USB 鍵盤/滑鼠將處於 S3 (STR - Suspend To RAM) 狀態的系統喚醒。

**提要：**

- 使用兩個 USB 埠時，若欲使用 USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能，電源供應器的 5VSB 供電線路至少需提供 1.5A 的電流輸出。
- 使用三個或以上的 USB 埠時，若欲使用 USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能，電源供應器的 5VSB 供電線路至少需提供 2A 的電流輸出。

RTC

內建於主機板的 RTC 可使系統於指定的日期與時間自動開機。

STR

本主機板的設計符合進階電源管理規格 (ACPI - Advanced Configuration and Power Interface)。ACPI 提供省電功能，若所使用的作業系統支援 OS 直接電源管理 (OS Direct Power Management)，即可使用電源管理與即插即用功能。目前只有 Windows® 2000/XP 可支援 ACPI 功能。需將 BIOS 中 Power Management Setup 子畫面下的 ACPI 功能開啓，才可使用 Suspend to RAM 功能。

一旦啓用 Suspend to RAM 功能，使用者只需按下電源按鈕或是在關閉 Windows® 2000/XP 時選擇“暫停”選項，即可立即關機，而不需經歷關閉檔案、程式和作業系統這一連串的冗長程序。因為系統於關機時會將所有程式與檔案的執行狀態儲存於隨機存取記憶體 (RAM - Random Access Memory) 中，當使用者再次開機時，系統即可回復到先前關機時的作業內容。

**提要：**

電源供應器的 5VSB 供電線路至少需提供 1A 的電流輸出。

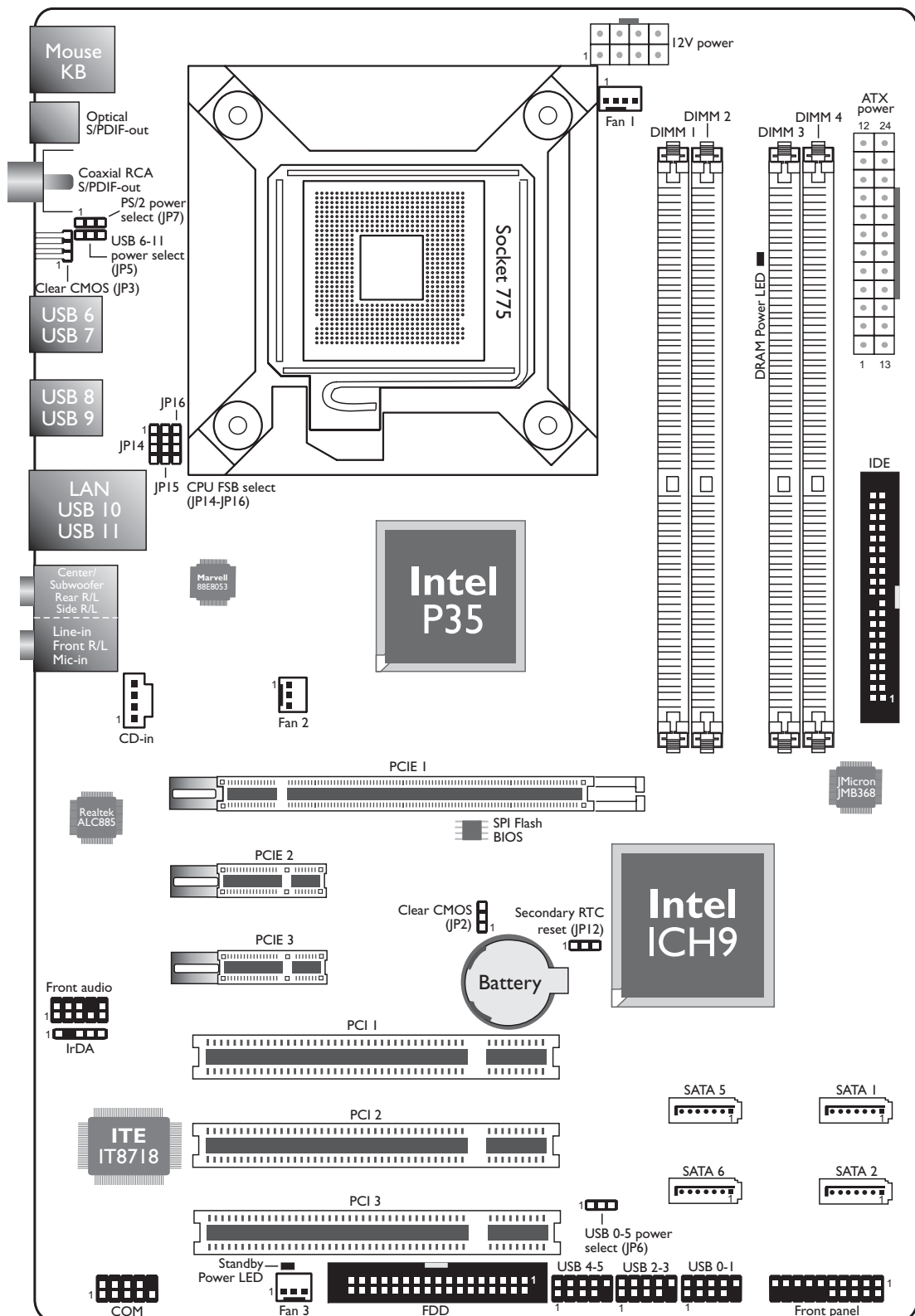
**POWER FAILURE
RECOVERY**

狀態。

使用者可設定系統斷電後又復電時的狀態回復方式，可選擇以手動方式將系統再次啓動，或是讓系統自動啓動，亦或讓系統回到斷電時的

主機板配置圖





BLOOD IRON P35-T2L/BLOOD IRON P35-T23L

注記:



以後頁面上的主機板圖形均為BLOOD IRON P35-T2RL / BLOOD IRON P35-T23RL主機板示意圖。



警告：

主機板上的處理器、硬碟、介面卡等元件容易因靜電而受損。使用者最好能在無靜電工作台進行主機板的安裝；若無這類工作台，則應採行其它的防靜電措施，如：戴上防靜電手環，或是在安裝過程中常常碰觸金屬機殼以中和靜電。

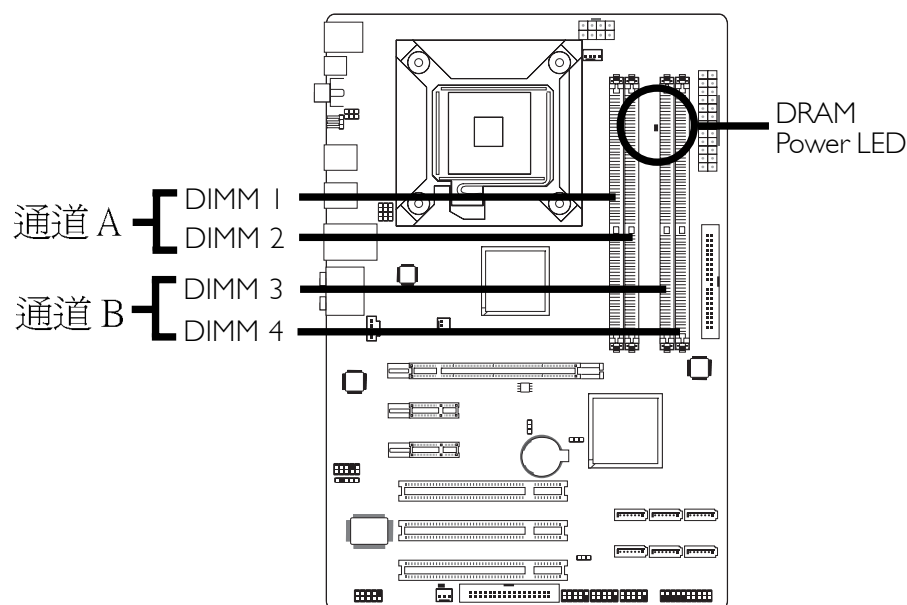
系統記憶體



警告：

如果DRAM電源指示燈處於發光狀態，表明DDR2插槽中有電流存在。安裝記憶體模組前，請先關閉電腦并拔除電源插頭，否則容易使主機板與元件受損。

BLOOD IRON P35-T2L與BLOOD IRON P35-T2RL系統主機板均配置四組DDR2記憶體插槽：



主機板上的DIMM插槽共分為兩個通道：

通道 A - DIMM 1 與 DIMM 2

通道 B - DIMM 3 與 DIMM 4

本主機板支援以下記憶體介面：

單通道(SC - Single Channel)

記憶體通道上的資料是以 64 位元 (8位元組) 模式被存取。

虛擬單通道 (VSC-Virtual Single Channel)

如果兩個通道均安插不同的記憶體，則MCH將預設至虛擬單通道。

雙通道 (DC-Dual Channel)

雙通道可提供雙倍的資料傳輸率，因而可提升系統效能。

動態定址模式 (Dynamic Mode Addressing)

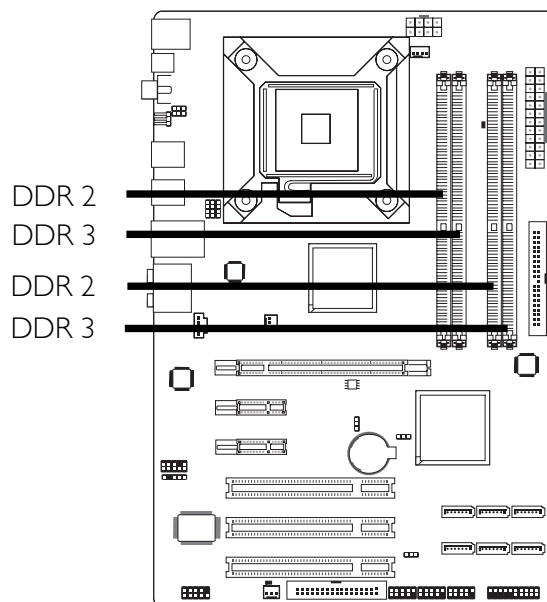
此模式下，系統可最小化於記憶體Bank中開啓或關閉一個頁面時對記憶體的佔用，以降低row轉換的次數。

單通道	於同一通道安插記憶體 同一通道的記憶體相同或完全不同 並非所有的插槽都安插記憶體
虛擬單通道	不同的通道安插不同的記憶體 於奇數個插槽上安插記憶體
雙通道	相同的記憶體安插於不同的記憶體通道
動態定址模式	於單通道上，需要安插偶數個或偶數row(記憶體的邊)的記憶體。這種模式可於1 SS, 2 SS或2 DS下開啓。
	於VSC模式下，兩個通道必須具備相同的Row結構

BIOS 設定

須於BIOS中Genie BIOS Setting子畫面“DRAM Timing”下對系統記憶體進行設定。

於BLOOD IRON P35-T23L與BLOOD IRON P35-T23RL系統主機板上均有配置兩組DDR2記憶體插槽與兩組DDR3記憶體插槽。於同一款主機板上，不要同時安插DDR2與DDR3記憶體，使用者可以安插這兩種記憶體中的任意一種。



下頁的展示了可使系統記憶體作業優化的各種解決方案，使用者可按此對記憶體通道的作業模式進行設定：

Config	DIMM 1	DIMM 2	DIMM 3	DIMM 4
No memory	E	E	E	E
Single channel A	P	E	E	E
Single channel A	P	P	E	E
Single channel A	E	P	E	E
Single channel B	E	E	P	E
Single channel B	E	E	P	P
Single channel B	E	E	E	P
Virtual single channel	E	P(**)	E	P(**)
Virtual single channel	E	P	P	E
Virtual single channel	E	P(**)	P	P(**)
Virtual single channel	P	E	E	P
Virtual single channel	P(**)	E	P(**)	E
Virtual single channel	P(**)	E	P(**)	P
Virtual single channel	P	P(**)	E	P(**)
Virtual single channel	P(**)	P	P(**)	E
Virtual single channel	P(**)	P(**)	P(**)	P(**)
Dual channel	E	P(*) (2,4)	E	P(*) (2,4)
Dual channel	P(*) (1,3)	E	P(*) (1,3)	E
Dual channel	P(*) (1,3)	P(*) (2,4)	P(*) (1,3)	P(*) (2,4)
Dynamic Mode Addressing	E	P(*) (2,4) DS	E	P(*) (2,4) DS
Dynamic Mode Addressing	P(*) (1,3) DS	E	P(*) (1,3) DS	E
Dynamic Mode Addressing	P(*) (1,3) DS	P(*) (2,4) DS	P(*) (1,3) DS	P(*) (2,4) DS
Dynamic Mode Addressing	E	P(*) (2,4) SS	E	P(*) (2,4) SS
Dynamic Mode Addressing	P(*) (1,3) SS	E	P(*) (1,3) SS	E
Dynamic Mode Addressing	P(*) (1,3) SS	P(*) (2,4) SS	P(*) (1,3) SS	P(*) (2,4) SS

說明：

上頁表格中有關符號相應表示：

Config-表示“將記憶體設定為”

P- 表示安插記憶體

E- 表示不安插記憶體

*- 表示記憶體相同

** -表示記憶體不同

SS -表示單邊記憶體

DS-表示雙邊記憶體

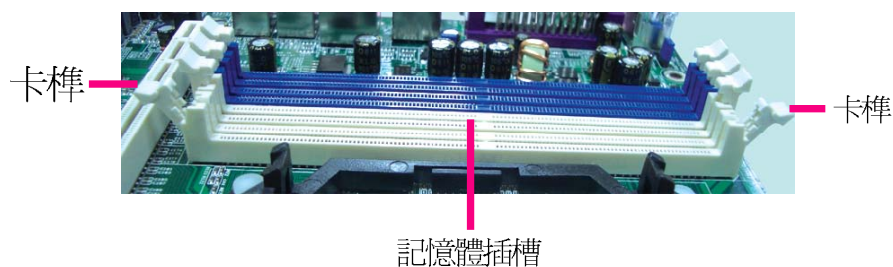
1, 2, 3或4 -記憶體插槽

安裝記憶體模組

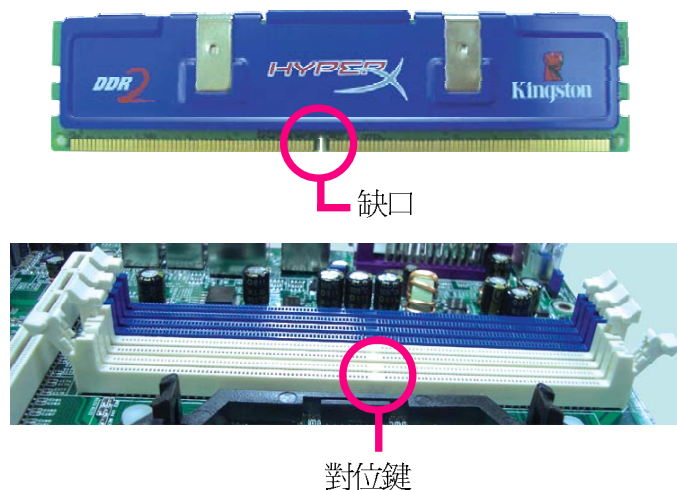
注記：

下圖中的主機板圖形僅於說明時供參考之用，實際主機板未必與此相似。

1. 安裝開始之前，務必先確定電腦及所有周邊裝置的電源處於關閉狀態。
2. 拔除電源插頭及電源排線。
3. 於主機板上找到記憶體插槽。
4. 將記憶體插槽兩端的卡榫向外推開。



5. 注意記憶體模組與插槽的對應方式。



6. 手持記憶體模組時，應用手握其邊緣部位，並將模組的缺口在上空與記憶體插槽的對位鍵對齊。只有當記憶體模組與插槽對應正確時，才能將其置入插槽。



7. 向下施力，將記憶體模組按照如下方式垂直壓入插槽，直到其充分坐落於插槽中為止。



8. 插槽兩邊的卡榫會自動將記憶體模組鎖好。



中央處理器(CPU)

概觀

主機板上配置了一個表面黏貼式 LGA 775 處理器腳座，為安裝 LGA 775 封裝CPU專屬設計。

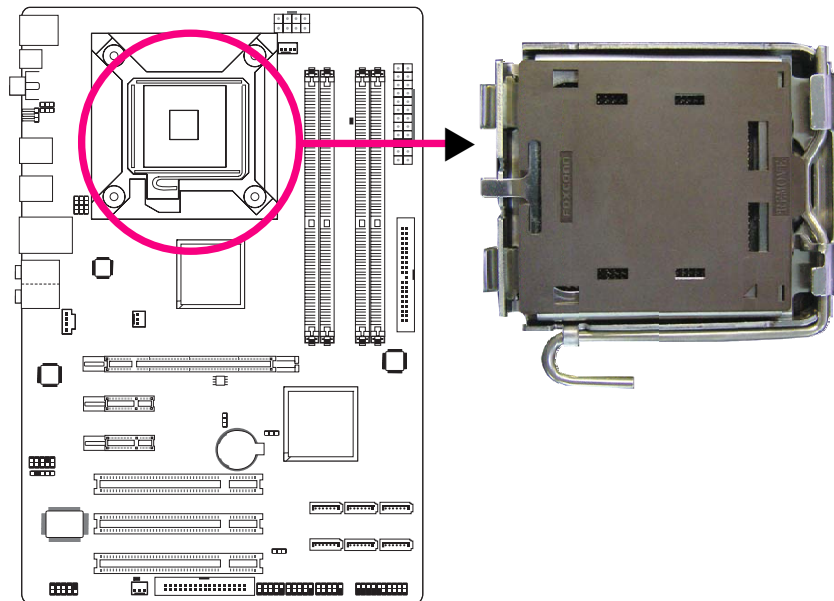
提要：



1. 進行安裝前，務必確認 (1) LGA775 腳座上有蓋上防護片 (2) 防護片無受損情形，而且 (3) 腳座上的針腳沒有變形彎曲。若防護片已遺失，亦或防護片與腳座上的針腳有損壞的情形，請立即與你的經銷商聯絡
2. 務必妥善保存防護片，僅有在 LGA775 腳座已蓋上防護片的情形下，我們才提供產品維修服務。

安裝處理器

1. 將系統與其所有周邊裝置的電源關閉。
2. 拔掉電源插頭。
3. 找出主機板上 LGA 775 CPU腳座。

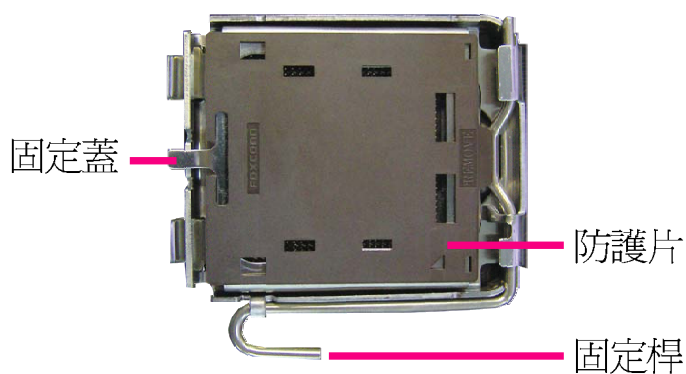




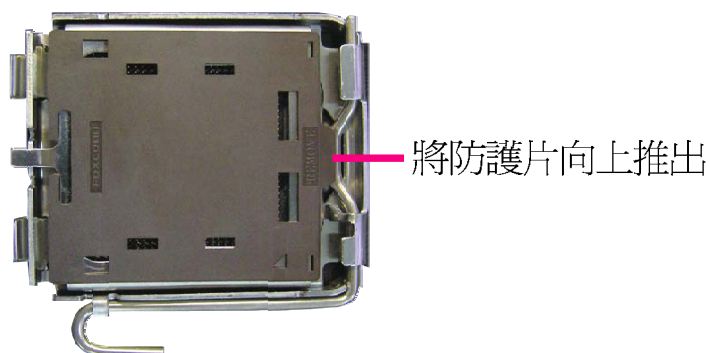
提要：

除 CPU 外，請勿讓其他物品接觸到 CPU 腳座。應儘量避免將腳座曝露出來。於安裝 CPU 時，再將腳座上的防護片移開。

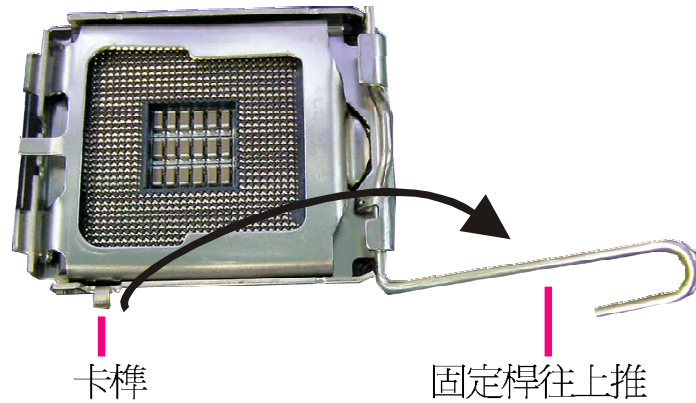
4. CPU 腳座上的固定蓋覆蓋著一片可移除的防護片，可隔離灰塵及有害物質。安裝 CPU 時，須先將防護片移開。



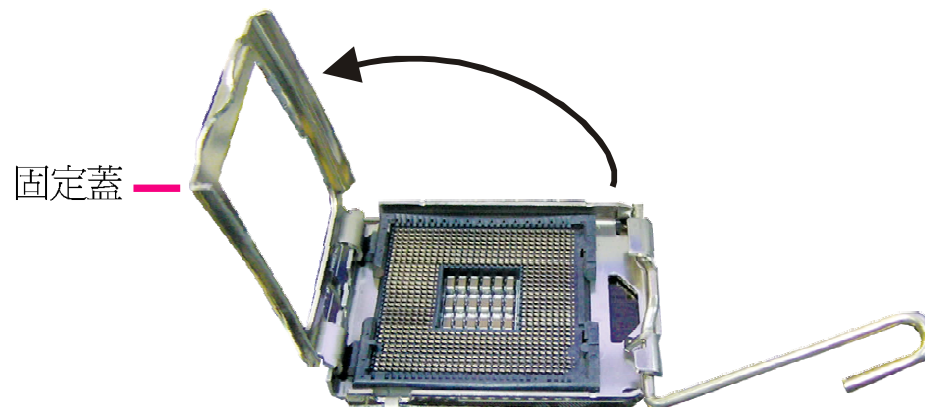
5. 依循下圖所示，將防護片向上推起，從固定蓋上移除。



6. 將腳座側邊的固定桿往下壓並向側邊推出，從腳座上的卡榫鬆開後往上推。



7. 將固定蓋往上推。

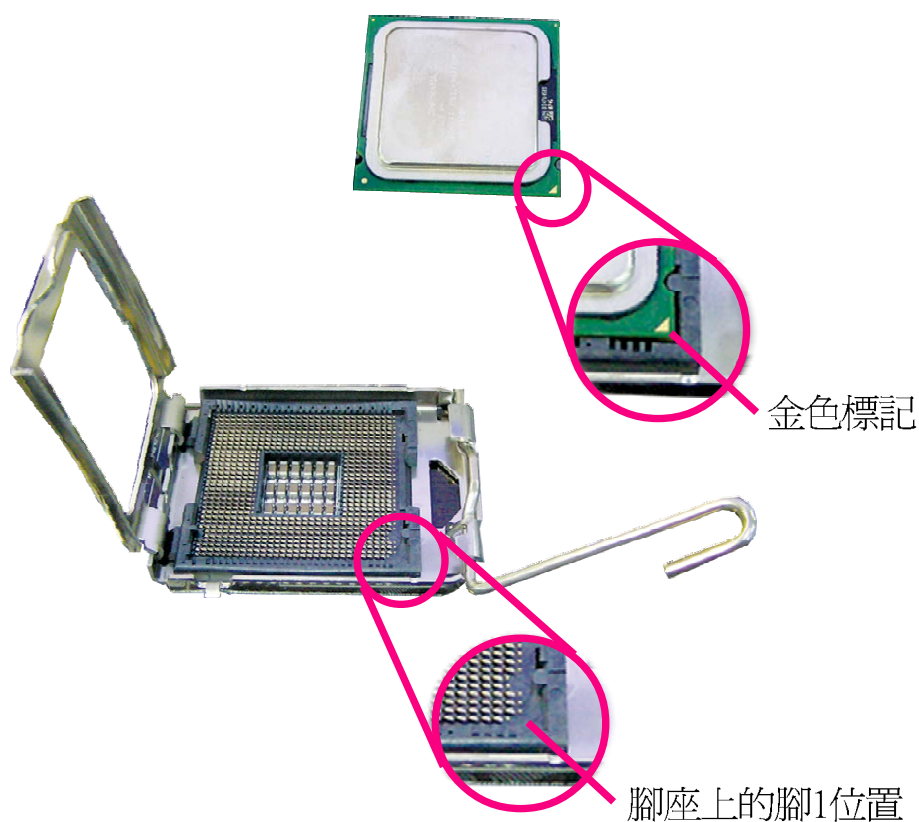


8. 從腳座上方將 CPU 垂直置入；CPU 上的金色標記須與 CPU 腳座上的腳一位置對齊。



提要：

手持 CPU 時，應利用其邊緣部位，避免碰觸到其上的金屬接觸點。

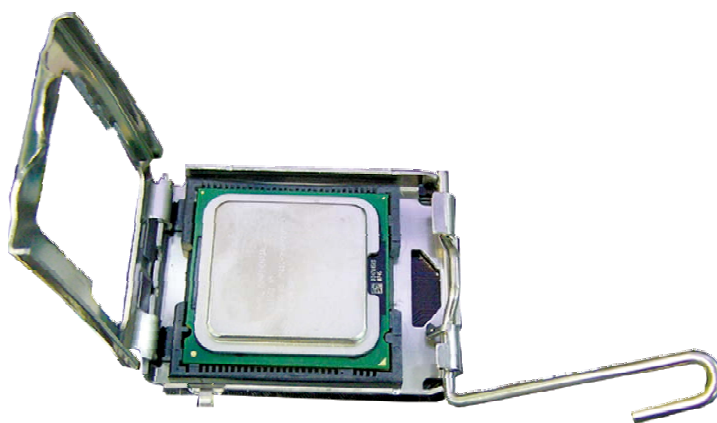


9. 將 CPU 完全置入腳座。若安裝的方向正確，不須額外施力即可輕易地將 CPU 置入腳座中。因此，若發現 CPU 無法順利置入腳座時，切勿強行施力。

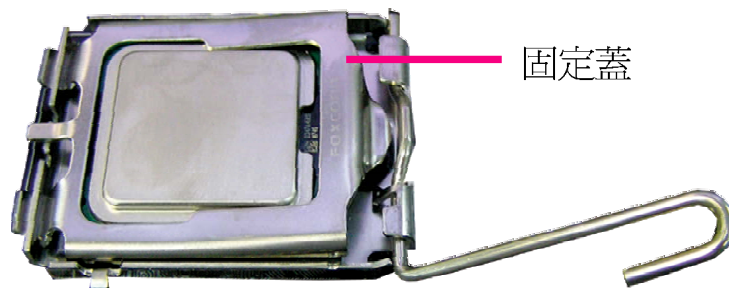


提要：

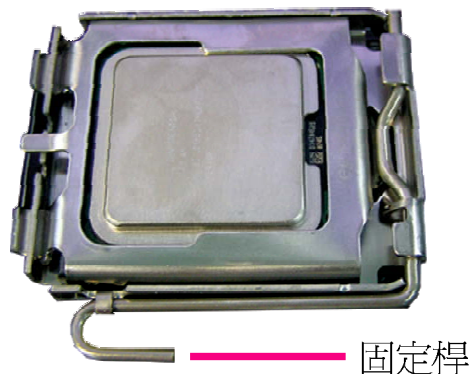
若 CPU 無法順利地置入腳座，切勿強行將 CPU 置，以免腳座上的接腳及 CPU 受損。



10. CPU 置放妥適後，將固定蓋往下推蓋住 CPU。



11. 將固定桿推下，卡進腳座側邊的卡榫，以確保 CPU 已牢固地安裝於腳座上。



安裝風扇與散熱片

須安裝 CPU 風扇與散熱片以避免 CPU 過熱；若無法保持適當的空氣流通，CPU 與主機板會因為過熱而受損。



註記

- 請使用已驗證的風扇與散熱片。
- 風扇與散熱片包裝通常會包含其組裝支架，以及安裝說明文件。若本節的安裝說明與包裝中的說明文件有不符之處，請以風扇與散熱片包裝中的安裝說明文件為準。

1. 安裝 CPU 風扇與散熱片之前，必需在 CPU 頂端塗上散熱膏；散熱膏通常會附於 CPU 或風扇與散熱片的包裝中。不需刻意將散熱膏抹開，當你將散熱片安裝到 CPU 上方後，散熱膏會均勻散佈開來。

若所使用的風扇/散熱片下方已黏有散熱膏片，只要將散熱膏上的保護膜撕開，再將風扇/散熱片安裝於 CPU 上即可。

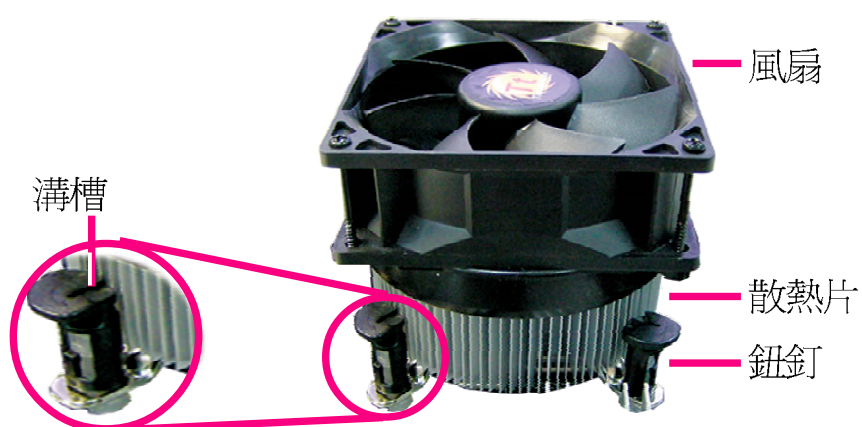
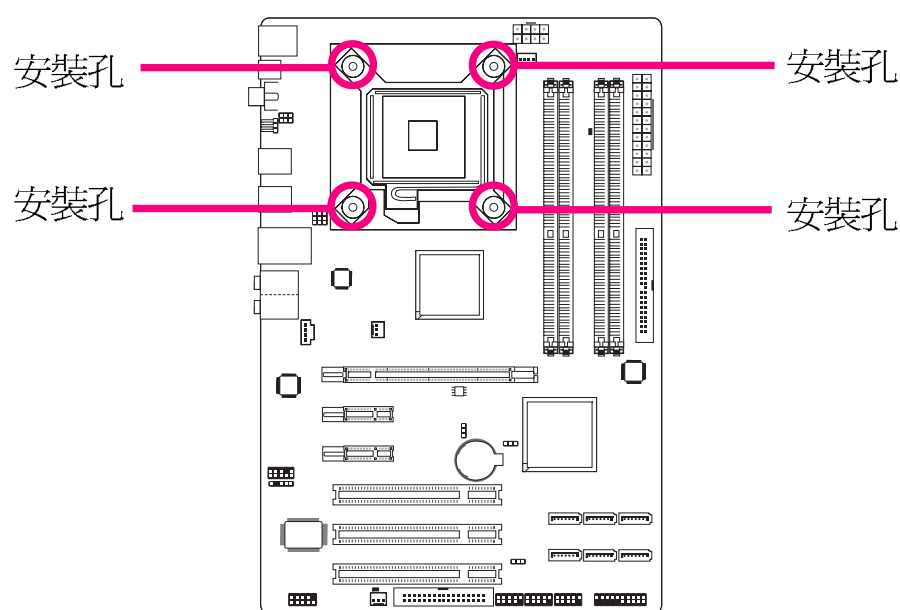
2. 將散熱片/風扇置放在 CPU 上方，散熱片上的四個鈕釘須與主機板上 CPU 腳座外圍的四個安裝孔對齊。

將每個鈕釘上的溝槽朝向散熱片，然後向下施力，將鈕釘壓入安裝孔以鎖緊散熱片。



註記：

若未將鈕釘上的溝槽朝向散熱片，鈕釘則無法將散熱片鎖緊。



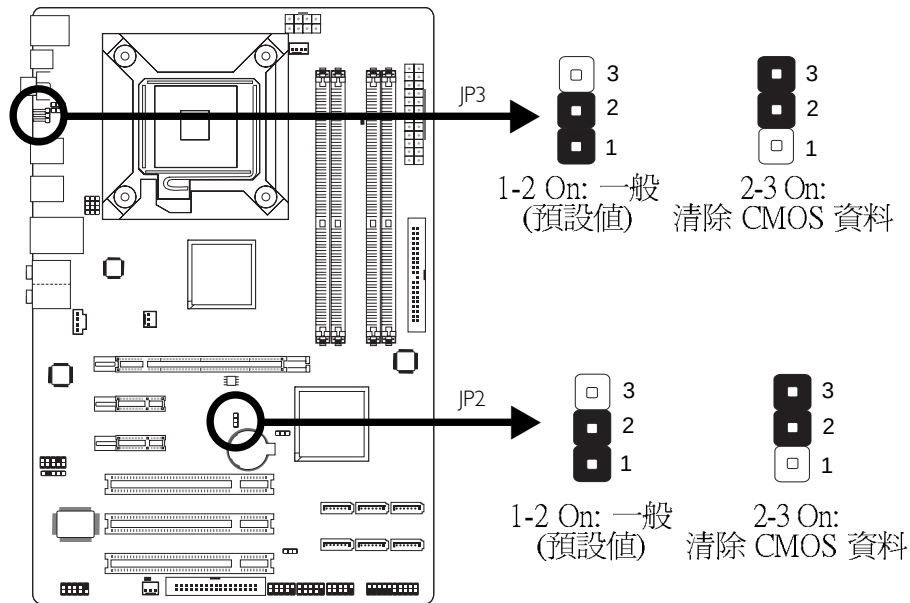
3. 將 CPU 風扇上的接線接至主機板上的 CPU 風扇接頭。

注記：

請參考以下連接，獲取本主機板所支援的Intel® Pentium® D 及 Intel® Pentium® 4 CPU列表：http://us.dfi.com.tw/Support/mb_cpu_support_us.jsp?PRODUCT_ID=5497&SITE=US。

跳線設定

清除CMOS資料



若遇到下列情形：

- a) CMOS 資料發生錯誤。
- b) 忘記鍵盤開機密碼或管理者/使用者密碼。
- c) 在 BIOS 中的處理器頻率設定不當，導致無法開機。

使用者可藉由儲存於 ROM BIOS 中的預設值重新進行設定。

JP3跳線位於系統主機板背板的位置。籍由此跳線，無須打開機殼即可清除CMOS，極大的方便了使用者。

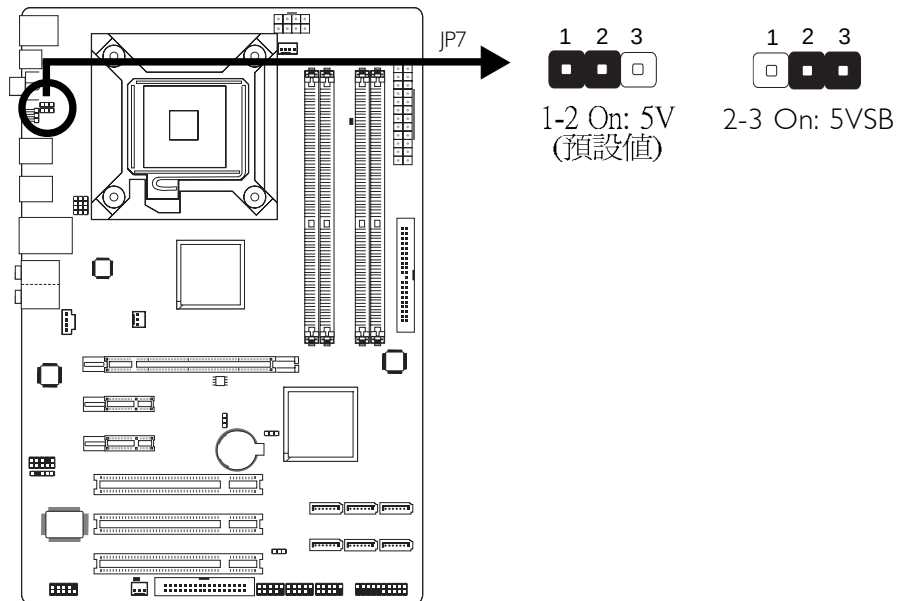
欲載入 ROM BIOS 中的預設值，請依循下列步驟。

1. 關閉系統，並拔掉系統的電源插頭。
2. 將JP2或JP3設成 2-3 On。數秒過後，再將JP2或JP3調回預設值（1-2 On）。
3. 重新插上電源插頭並啟動系統。

若是因為BIOS中處理器頻率設定不當，而必需清除 CMOS 資料，則請繼續執行步驟 4。

4. 開機之後，按下 進入 BIOS 的設定主畫面。
5. 選擇Genie BIOS Setting->DRAM Timing，按 <Enter> 。
6. 選擇 CPU 頻率的原預設值或其它適當的設定。請參考第三章 Genie BIOS Setting的相關資訊。
7. 按 <Esc> 回到 BIOS 的設定主畫面，選擇 “Save & Exit Setup” 後按 <Enter> 。
8. 鍵入 <Y> 之後按 <Enter> 。

設定PS/2電源



JP7用以選擇 PS/2 鍵盤/滑鼠埠的電源。若欲使用 PS/2 鍵盤或 PS/2 滑鼠喚醒功能，須選擇 5VSB。

BIOS 設定

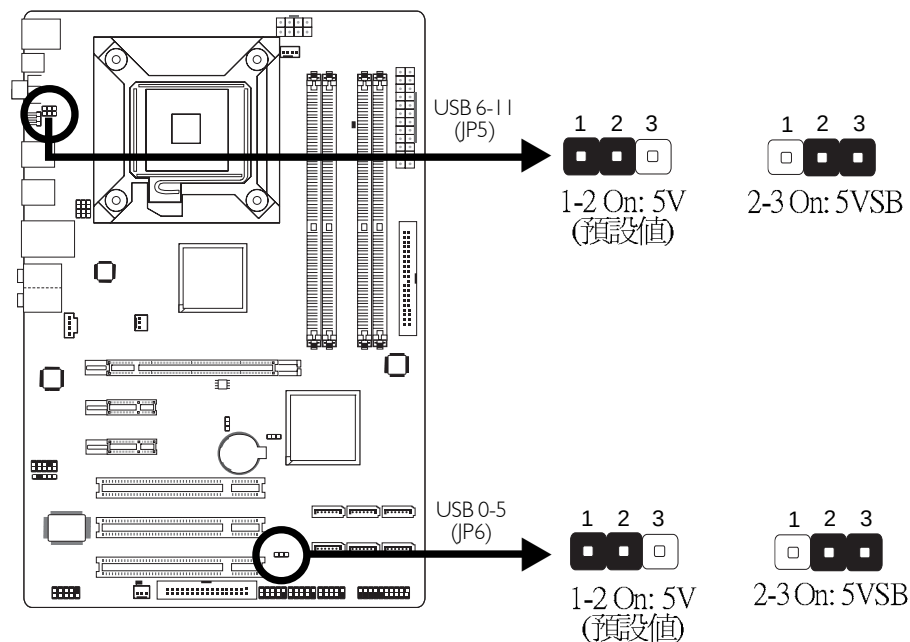
須在 BIOS 的 Integrated Peripherals 子畫面 Super IO Device 中設定 PS/2 鍵盤滑鼠喚醒功能；請參閱第三章之相關訊息。



提要:

電源供應器的 5VSB 供電線路至少須提供 720mA 的電流輸出。

設定USB電源



經由 JP5 與 JP6 可選擇 USB 埠的電源。若欲使用 USB 鍵盤或 USB 滑鼠喚醒功能，須選擇 5VSB。

BIOS設定

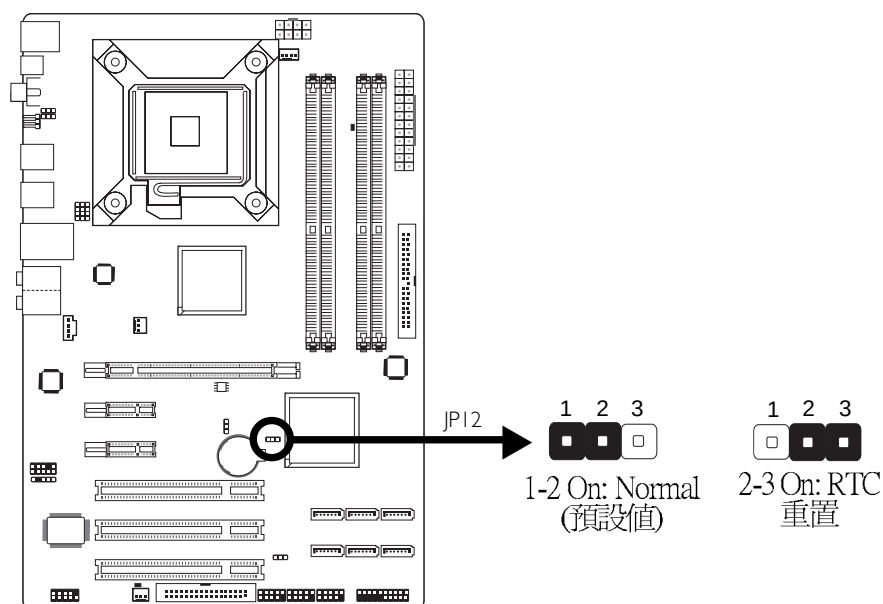
於 BIOS 中的 Power Management Setup 子畫面中將 “USB KB Wake-Up From S3” 欄位設為 Enabled，詳細資訊，請參考第三章。



提要：

- 使用兩個 USB 埠時，若要使用 USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能，電源供應器的 5VSB 供電線路至少需要提供 1.5A 的電流。
- 使用三個或以上的 USB 埠時，若要使用 USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能，電源供應器的 5VSB 供電線路至少需要提供 2A 的電流。

Secondary RTC 重置



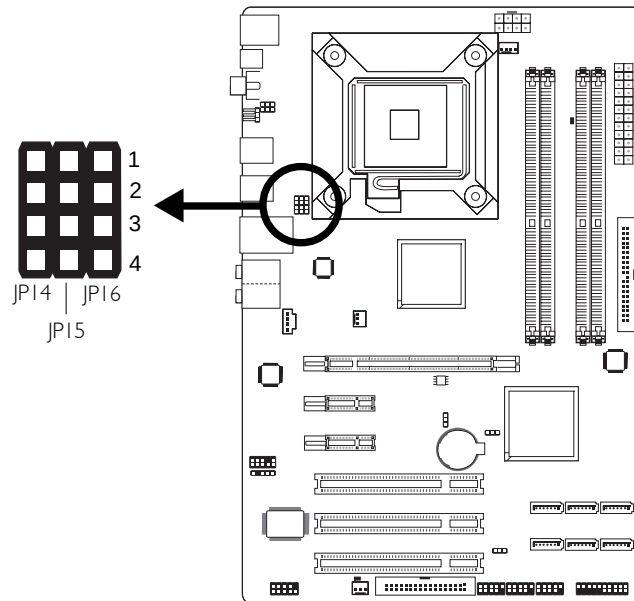
當RTC（即時時脈）電池被移除以後，JP12即重置了RTC易管理寄存器裏面的bit。



注記:

1. 當其他所有RTC電層通電時，*SRTCST#*一直處于高輸入狀態。
2. 如果RTC電池沒電或遺失，*SRTCST#* pin必須先於*RSMRST#* pin 拉高。

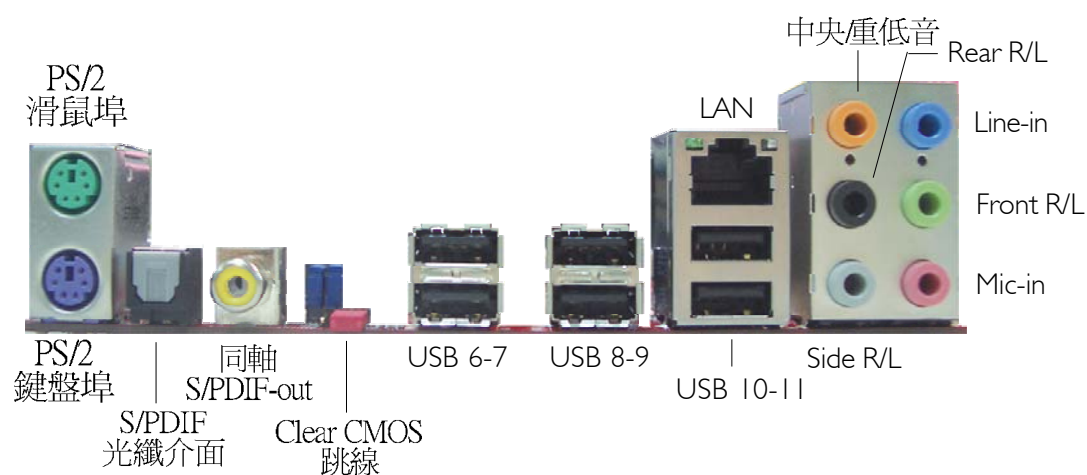
設定CPU FSB



預設情況下，JP14至JP16設為1 ~2 On，該設定可使系統自動按照CPU的FSB運行。如果想改變以上設定，請參考下表進行操作。

	By CPU	FSB 800	FSB 1066	FSB 1333
JP14	1-2 On	2-3 On	2-3 On	2-3 On
JP15	1-2 On	3-4 On	2-3 On	2-3 On
JP16	1-2 On	2-3 On	2-3 On	3-4 On

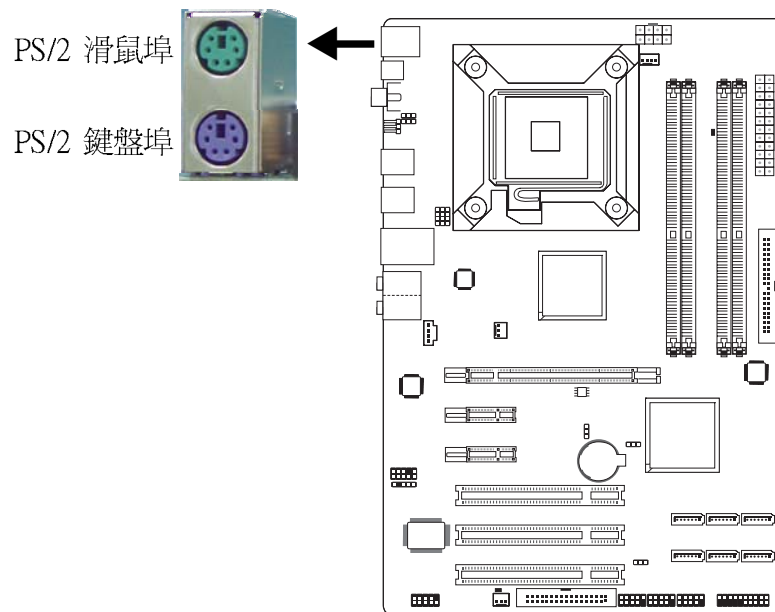
背板輸出/ 輸入埠



背板輸出 / 輸入埠包括：

- PS/2滑鼠埠
- PS/2鍵盤埠
- 光纖S/PDIF-out插孔
- 同軸RCA S/PDIF-out插孔
- Clear CMOS跳線(JP3)
- USB埠
- LAN埠
- 中央/重低音插孔
- Rear R/L插孔
- Side R/L插孔
- Line-in插孔
- Front R/L (Line-out) 插孔
- Mic-in插孔

PS/2滑鼠埠與PS/2鍵盤埠



本主機板背板位配置一個綠色的PS/2滑鼠埠和一個紫色的PS/2鍵盤埠。PS/2滑鼠埠使用的是IRQ12，未使用此滑鼠埠時，主機板會將IRQ12保留給其它介面卡使用。



警告：

安裝或移除滑鼠或鍵盤前，務必先切斷系統電源，以免主機板受損。

PS/2 鍵盤/滑鼠喚醒功能

使用者可利用 PS/2 鍵盤或滑鼠來啟動系統；欲使用此功能時，需進行以下設定：

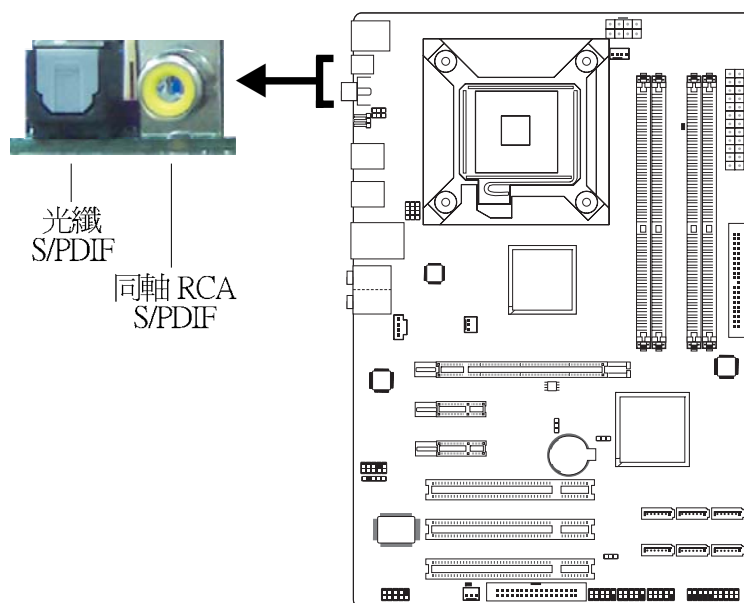
- 跳線設定

JP7必須設為 2-3 On: 5VSB。請參考本章PS/2電源設定之相關資訊。

- BIOS 設定

須在BIOS的Integrated Peripherals中Super IO Device畫面設定PS/2 喚醒功能。請參閱第三章之相關資訊。

SPDIF埠



光纖S/PDIF

光纖S/PDIF插孔位於主機板CN8的位置，籍由一條S/PDIF光纖，可連接外部音源輸出裝置。

同軸RCA S/PDIF

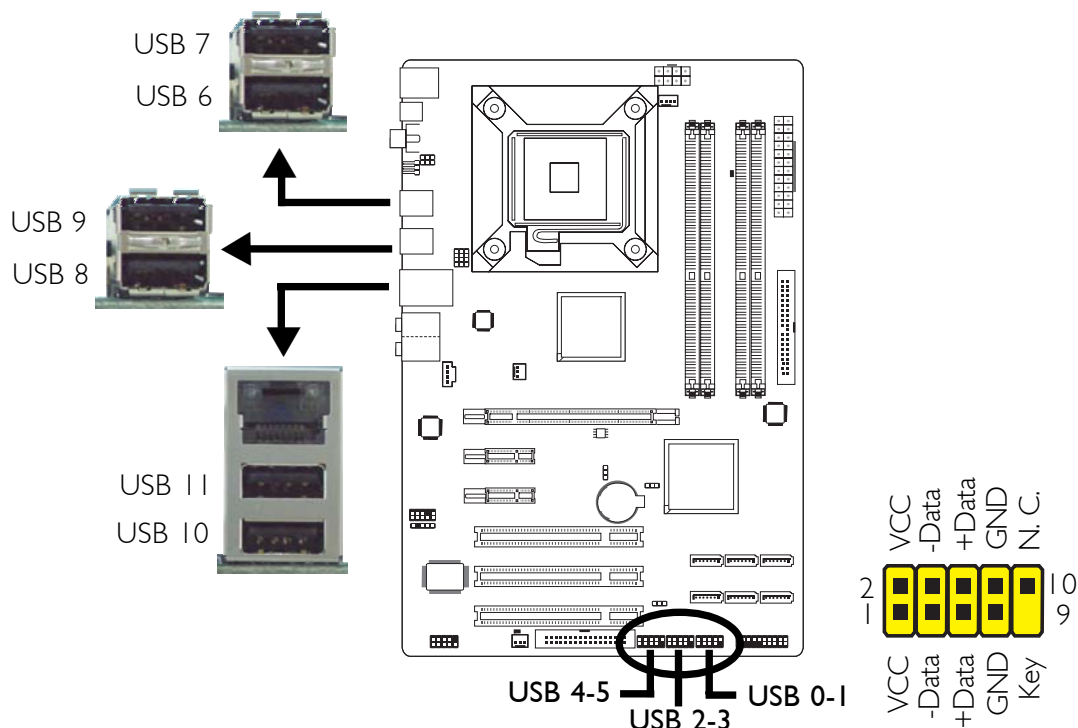
位於主機板CN7位置的同軸RCA S/PDIF插孔可經由一條同軸S/PDIF排線與外部音源輸出裝置連接起來。



提要：

不要同時使用光纖S/PDIF與同軸RCA S/PDIF功能。

USB埠



本主機板可支援十二個 USB 2.0/1.1 埠。透過 USB 埠，系統可同時與數個隨插即用的週邊設備進行資料交換。

主機板背板位置有六個內建 USB 2.0/1.1 埠(黑色)：CN1 (USB6-7)、CN3 (USB 8-9) 與 CN4 (USB10-11)。

另於主機板上有 J22 (USB 4-5), J18 (USB 2-3)與 J33 (USB 0-1)，可再接出六個額外的 USB 2.0/1.1 埠。USB埠出貨時即應黏著在擋板上。安裝時，請先將擋板裝於機殼上，然後將USB埠排線接頭上的腳1與J22、J18或J33接頭的腳1對應妥適後再進行連接。

BIOS 設定

使用者可在 BIOS 的 Integrated Peripherals 子畫面(“USB Device Setting” 欄位)設定內建 USB 埠；請參閱第三章的相關資訊。

驅動程式安裝

您的作業系統可能需先安裝適當的驅動程式才可以使用 USB 裝置。請參考您的作業系統使用手冊，以取得進一步之相關資訊。

若欲使用 USB 2.0 裝置，須安裝 USB 2.0 驅動程式；請參閱第四章之相關訊息。

USB 鍵盤/滑鼠喚醒功能：

使用者可經由 USB 鍵盤/滑鼠將處於 S3 (STR - Suspend To RAM) 狀態的系統喚醒。欲使用此功能，須進行以下設定：

- 跳線設定

JP5或JP6須設為“2-3 On: 5VSB”。請參考本章“USB電源設定”之相關資訊。

- BIOS設定

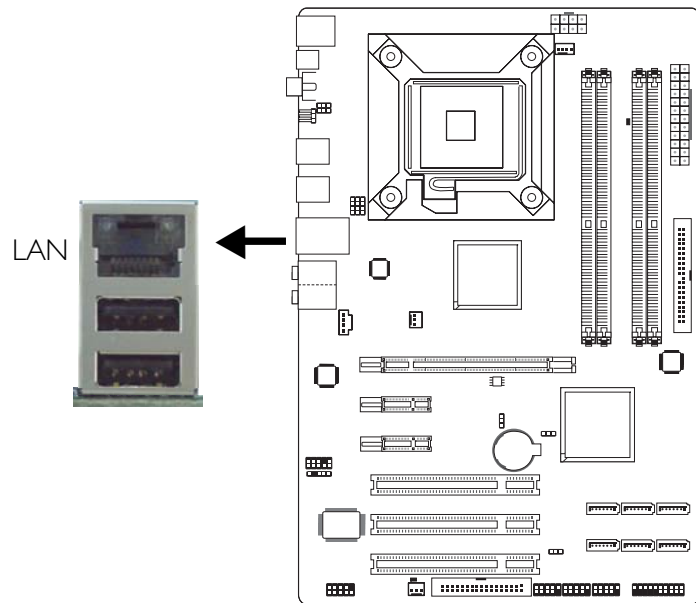
請將BIOS中Power Management Setup子畫面“USB KB Wake-Up From S3”欄位設為Enabled，更多相關資訊，請參考第三章。



提要：

- 使用兩個USB埠時，若要使用USB鍵盤/滑鼠喚醒功能，電源供應器的5VSB供電線路至少需要提供1.5A的電流。
- 使用三個或以上的USB埠時，若要使用USB鍵盤/滑鼠喚醒功能，電源供應器的5VSB供電線路至少需要提供2A的電流。

RJ45網路埠

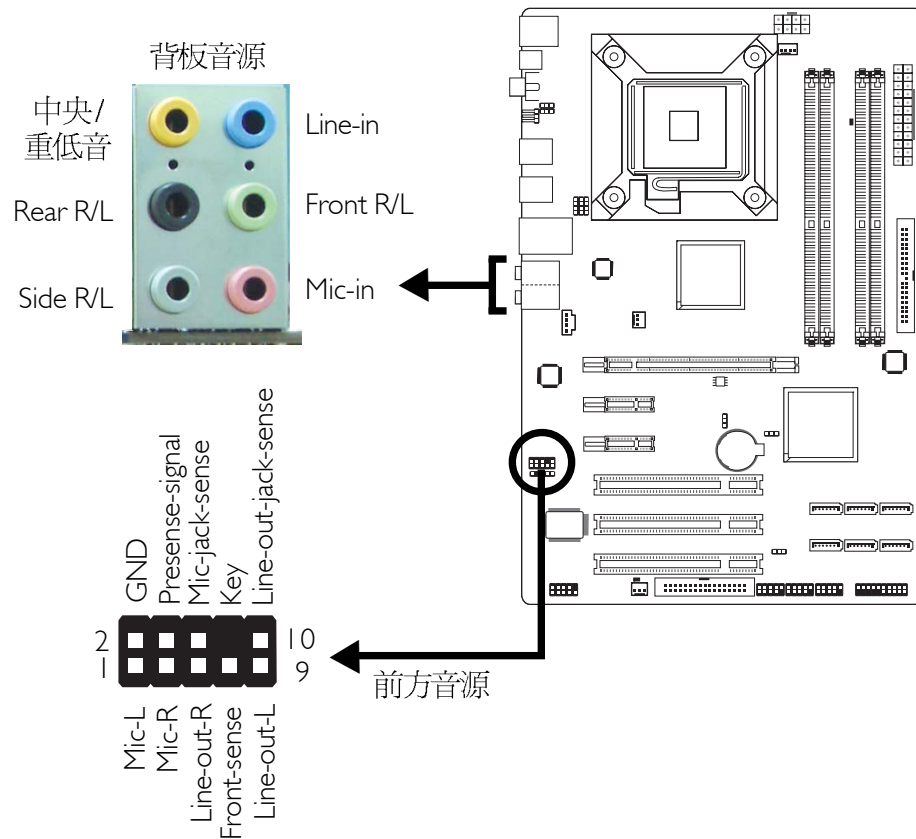


本主機板配置一個內建的網路埠(CN4)，透過網路集線器，可連上區域網路。

驅動程式

須安裝LAN驅動程式；請參閱第四章之相關訊息。

音源



背板音源 (CN11)

- **Center/Subwoofer(中央/重低音) 插孔(橘色)**
連接音響系統的中央聲道與重低音喇叭。
- **Rear Right/Left 插孔(黑色)**
連接音響系統的右後方與左後方喇叭。
- **Side Right/Left 插孔(灰色)**
連接音響系統的左側邊與右側邊喇叭。
- **Line-in 插孔(淡藍色)**
連接外部音響設備，如：Hi-Fi 音響、CD/錄音帶播放器、AM/FM 調頻收音機以及音效合成器等。
- **Line-out-Front Right/Left 插孔 (淡綠色)**
連接音響系統的左前方與右前方喇叭。
- **Mic-in 插孔(粉紅色)**
連接外部麥克風。

前方面板音源接頭 (Front Audio)

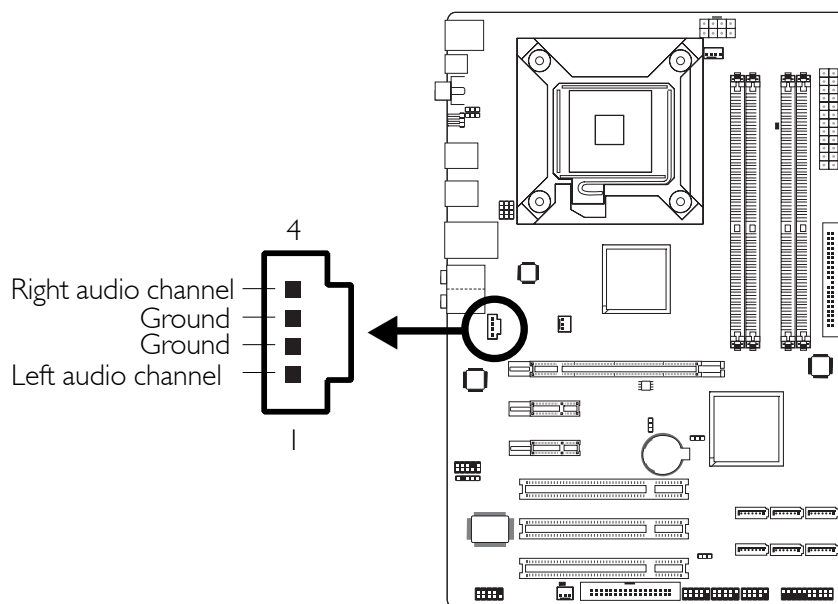
前方面板音源接頭 (J3) 可用來連接系統前方面板的 line-out 與 mic-in 插孔。

驅動程式安裝

安裝“Audio Drivers”音效驅動程式，請參閱第四章之相關說明。

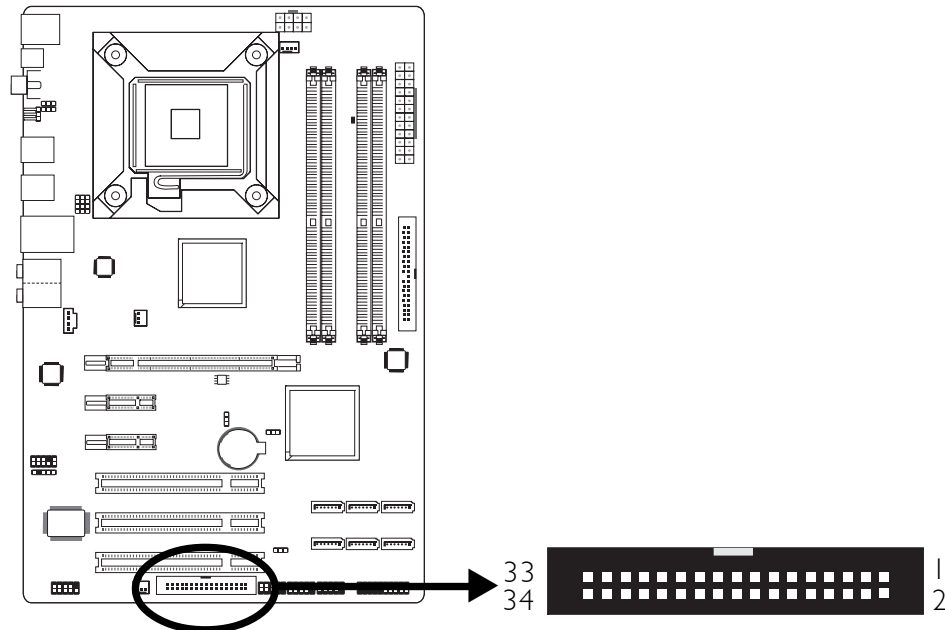
輸出/ 輸入接頭

CD-in 音源輸入接頭



經由 CD-in (J1) 音源輸入接頭可接收來自光碟機、電視諧調器或 MPEG 卡的音源訊號。

軟碟機接頭



主機板上有一個軟碟機接頭，可連接兩台標準軟碟機。此接頭有預防不當安裝的設計，安裝時必需將排線一端 34-pin 接頭的第一腳與主機板上軟碟機接頭的第一腳對應妥適，才能夠順利安裝。

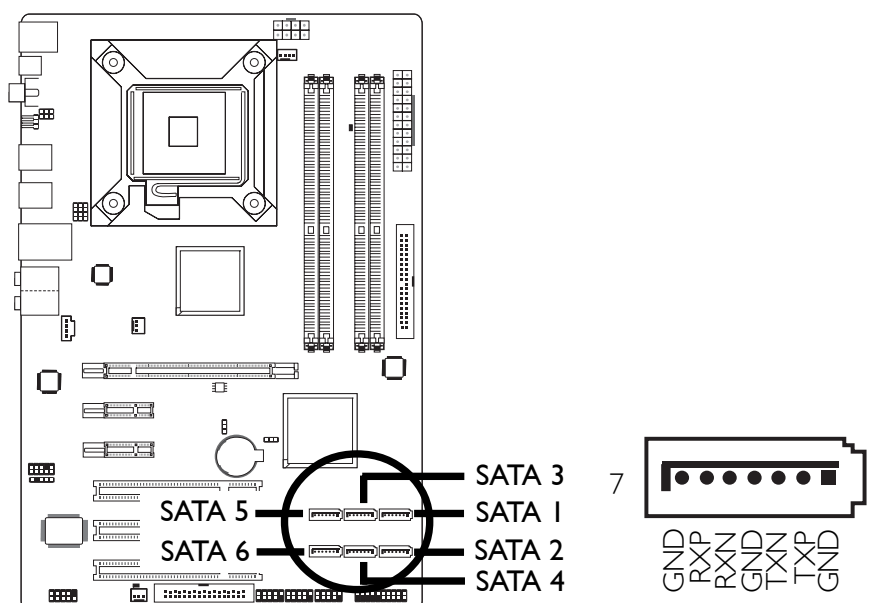
連接軟碟機線

將軟碟機排線一端的接頭接到主機板上的J23軟碟機接頭 (排線外緣有顏色者為第一腳，需對應至軟碟機接頭的第一腳)，排線另一端則接至軟碟機的訊號接頭。

BIOS 設定

使用者可在 BIOS 的 Integrated Peripherals 子畫面 Super IO Device 中開啓或關閉軟碟控制器；請參閱第三章之相關資訊。

Serial ATA接頭



BLOOD IRON P35-T2RL/BLOOD IRON P35-T23RL主機板：

- 六個SATA埠（SATA1至SATA6）
- SATA速度高達3Gb/s。
- RAID 0, RAID 1, RAID 0+1與RAID 5（僅SATA1-SATA4）

BLOOD IRON P35-T2L/BLOOD IRON P35-T23L主機板：

- 四個SATA埠(SATA 1, SATA 2, SATA 5與SATA 6)
- SATA速度高達3Gb/s。

連接Serial ATA排線

將Serial ATA排線的一端連接至SATA 1 (J15), SATA 2 (J16), SATA 3 (J17), SATA 4 (J20) SATA 5 (J21) 或SATA 6 (J24)接頭，另外一端連接至Serial ATA裝置。

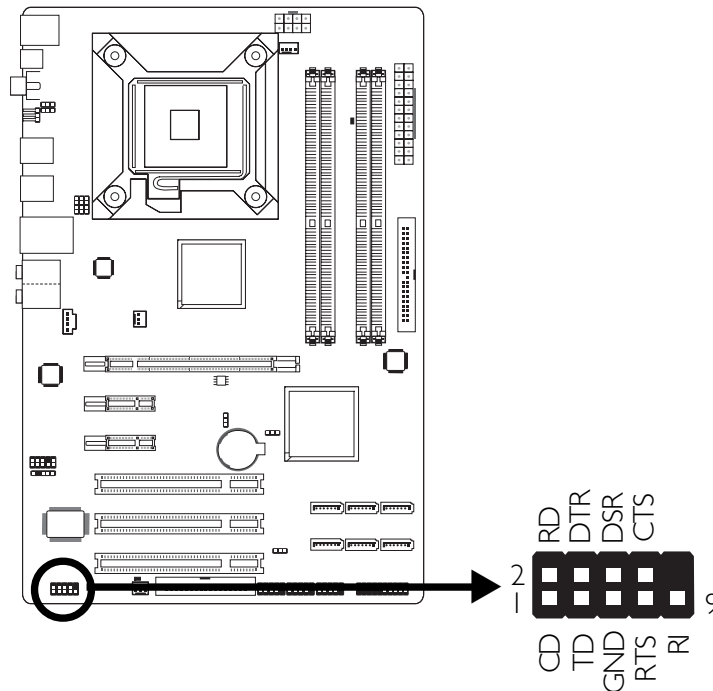
BIOS設定

於BIOS中的Integrated Peripherals子畫面OnChip IDE Device下對Serial ATA進行設定，請參考第三章獲取更多相關資訊。

RAID設定

BLOOD IRON P35-T2RL與BLOOD IRON P35-T23RL系統主機板可允許於Serial ATA硬碟上對RAID進行設定，請參考第五章瞭解設定RAID的步驟。

串列 (COM) 埠



本主機板配置一個9-pin接頭，可接出一個外部串列埠。串列埠的排線作為選用品，需要您另外購置。

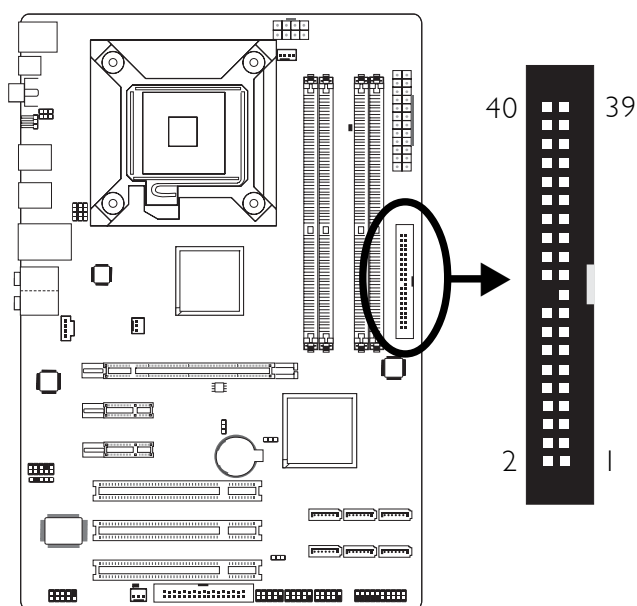
將附在串列埠排線上的接頭插入9-pin接頭(J4)，然後將串列埠托座安裝在位於系統機殼背部的托座槽上，務必確認排線上的顏色條和pin1對齊。

此串列埠為相容於16C550A UARTs的RS-232/RS-485異步通訊埠，可連接數據機、串列印表機、終端顯示以及其他串列裝置。

BIOS設定

可於Integrated Peripherals子畫面Super IO Device中設定內建的串列埠，參見第三章之相關訊息。

IDE 硬碟接頭



主機板提供一個 PCI IDE 接頭，可安裝兩台 Enhanced IDE (Integrated Drive Electronics) 硬碟。每一個 PCI IDE 接頭皆有預防不當安裝的設計；安裝時必需將硬碟排線接頭的第一腳與主機板上 IDE 接頭的第一腳對應妥適，才能夠順利安裝。

每一個 PCI IDE 接頭可支援兩台 IDE 裝置，一台為 Master，另一台為 Slave。硬碟排線上有三個接頭，將排線一端的接頭接至主機板上的 IDE1 接頭，排線上的另外兩個接頭則用來連接第一與第二顆硬碟；接在排線終端的硬碟需設定為 Master，而接於排線中間接頭的硬碟則需設成 Slave。

連接 IDE 硬碟排線

將 IDE 排線的一端接至主機板的 IDE1 接頭 (J43)，其他接頭接至 IDE 裝置。



注記：

請按照硬碟說明書的相關說明設定硬碟開關。

硬碟上的設定

若同一個 IDE 通道安裝了兩台硬碟，其中一台需設定為 Master，另一台則需設定為 Slave；有關硬碟上的跳線/開關設定，請參考您的硬碟使用手冊。

本系統主機板支援Enhanced IDE或 ATA-2, ATA/33, ATA/66, ATA/100 硬碟。使用兩台或以上的硬碟時，最好選用相同的廠牌；不同廠牌的硬碟若互相搭配使用，可能無法正常運行；這是硬碟本身的相容性問題，並非主機板的問題。



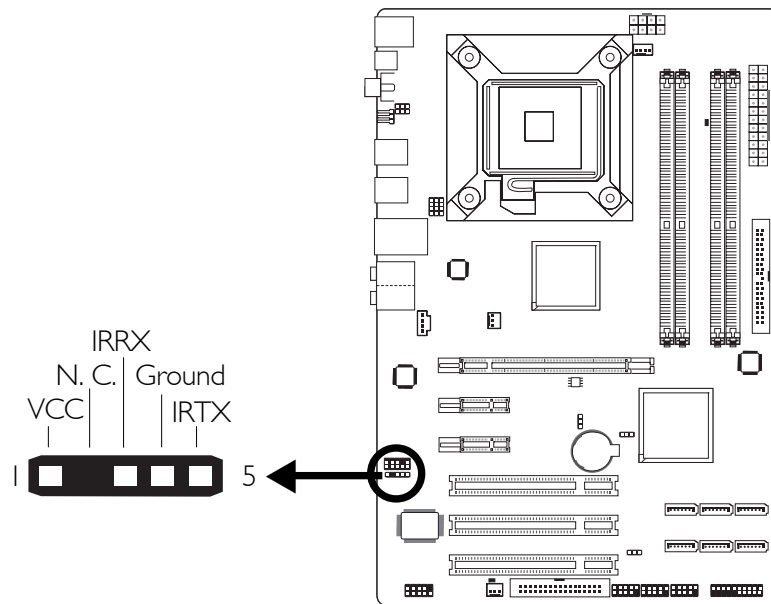
提要:

有些ATAPI光碟機在Master的設定模式下可能無法被辨識或無法正常運行，若遇上這種情形，請將它設為Slave。

BIOS 設定

使用者可在 BIOS 的Integrated Peripherals子畫面的Onchip IDE Device中設定內建的IDE功能；請參閱第三章之相關資訊。

IrDA接頭



將IrDA模組的排線接頭接至主機板上的IrDA接頭(J5)。



註記：

部份 IrDA 接線上的接頭，其接腳功能定義的順序與本主機板所定義的順序相反；使用此類接線時，請將接線上的接頭反向插入主機板上的 IrDA 接頭。

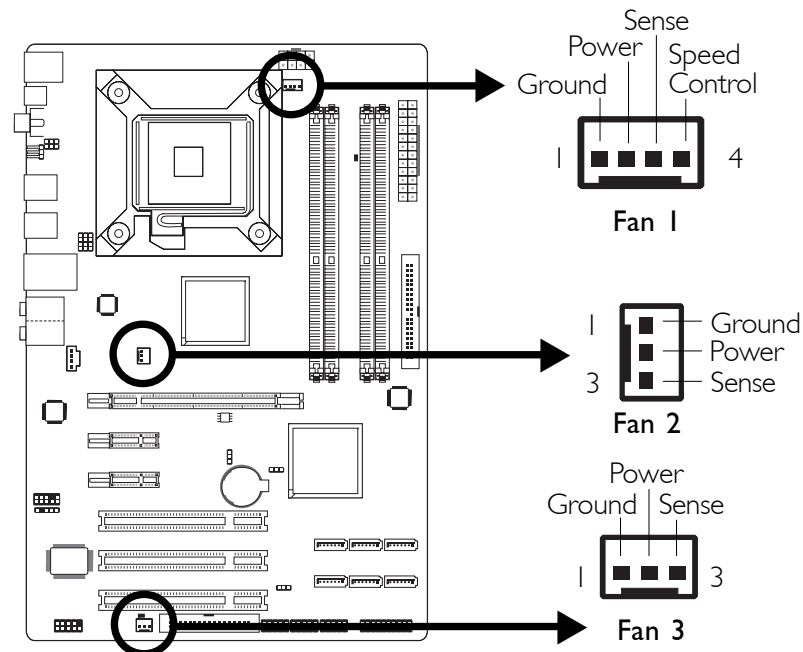
BIOS 設定

使用者可在 BIOS 的 Integrated Peripherals 子畫面 Super IO Device 中設定內建的 IrDA 功能。

驅動程式

所使用的作業系統中可能也必需安裝適當的驅動程式才能使用 IrDA 功能；請參考您的作業系統使用說明書，以取得更多的相關資訊。

風扇接頭

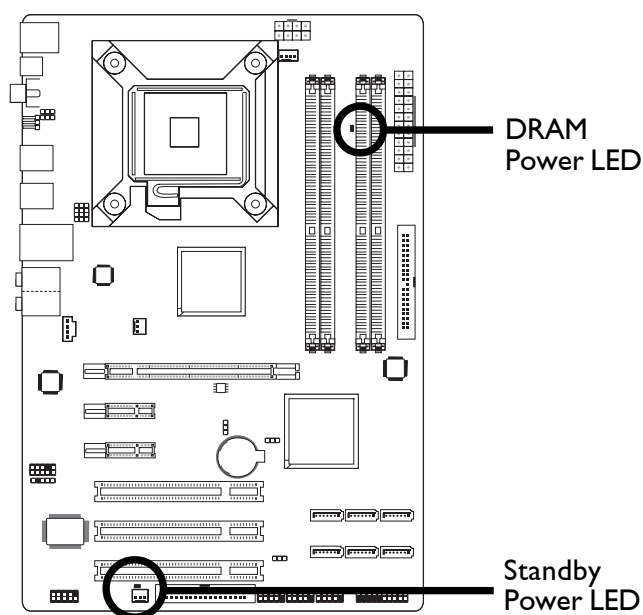


請將CPU風扇排線上的接頭連接至主機板上的Fan 1風扇接頭(J16)。另有Fan 2 (J32) 與 Fan 3 (J30)風扇接頭可用來連接額外的散熱風扇。散熱風扇可保持機殼內足夠的空氣流通，防止CPU及系統元件因過熱而受損。

BIOS 設定

BIOS 中 PC Health Status 子畫面會顯示出散熱風扇轉速；請參閱第三章之相關資訊。

LEDs



DRAM Power LED

系統電源為開啓狀態時，此 LED 燈號會亮起。

Standy Power LED

系統處於待機狀態時，此 LED 燈號會亮起。

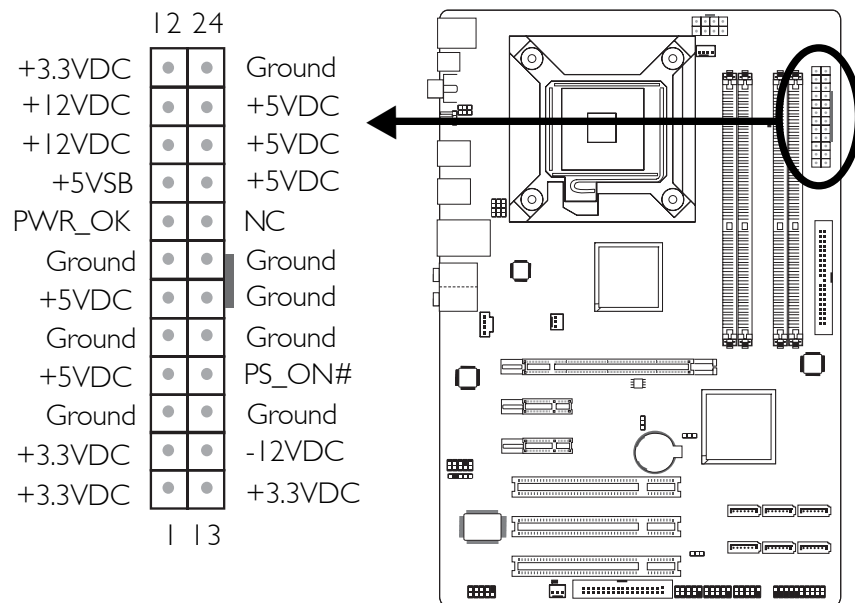


警告：

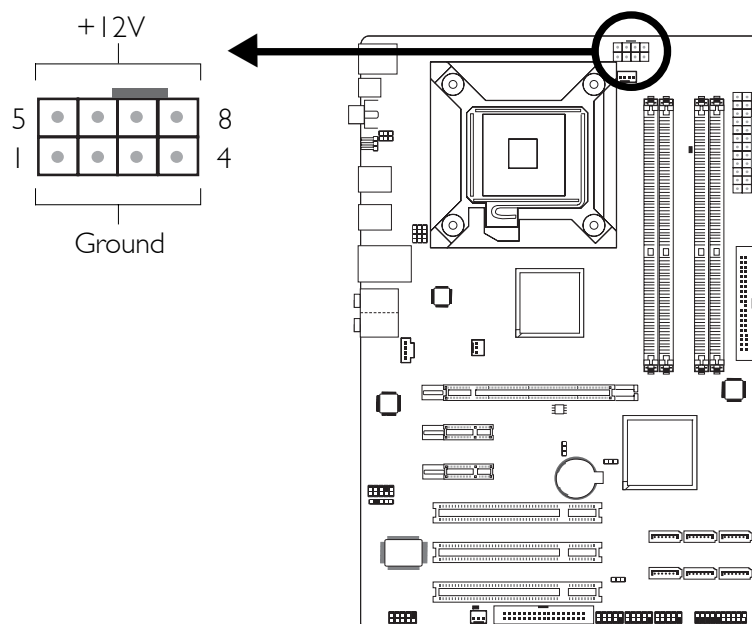
如果DRAM/Standby電源指示燈處於發光狀態，表明DDR2及PCI插槽中有電流存在。安裝記憶體模組或介面卡之前，請先關閉電腦并拔除電源插頭，否則容易使主機板與元件受損。

電源接頭

我們建議您使用與 ATX 12V Power Supply Design Guide Version 1.1 設計規格相符的電源供應器；此類電源供應器有一個標準的 24-pin ATX 主要電源插頭，需插在主機板上的 CN10 接頭上。



您的電源供應器應具備一個 8-pin 或 4-pin 的 +12V 電源接頭。+12V 電源可向 CPU 的電壓調節模組（Voltage regulator Module, VRM）提供大於 +12VDC 的電流。請盡量選用 8-pin 電源，若無 8-pin 電源，請按照如下方式將 4-pin 電源接頭連接至 CN9：



電源供應器上的電源接頭具備防插反設計，只有正確的手持接頭，才能將其與24-pin以及8-pin接頭連接起來。所以，連接時，一定要找准接頭方向。

本主機板至少須使用 300W 的電源供應器。如果系統的負載較大時(較多記憶體模組、介面卡及週邊裝置等)，可能需要更大的電源供應；因此，使用400W 或以上的電源供給器才可確保足夠的供電。



提要：

1. 如果電流供應不足，則系統運行可能會不夠穩定，介面卡與電腦周邊裝置亦可能無法正常運作。對系統用電量進行合理的估算有助於使用與電能消耗更為匹配的電源。
2. 於連接電源接頭之前，請關閉電源供應器的開關，否則將導致系統受損。

如何重新啓動電腦

一般情況下，您可以通過以下方式關閉系統：

1. 按下前方面板上的電源按鈕。或
2. 按下主機板上的電源開關（注記：某些主機板不具備此開關）

如果因爲某些原因需要徹底切斷系統電源，請關閉電源開關或者直接拔除電源插頭。注意，此時如果希望立即重新開機，請務必遵循以下步驟：

1. 建議於系統關閉後，等待Standby Power LED（請參考本章“LED”一節，找到其具備位置）指示燈熄滅。電荷是否完全釋放取決於電源供應的情況，包括系統中設定的供應電壓、供電次序以及周邊裝置的數目等等。
2. Standby Power LED指示燈熄滅後，至少需等待六秒，之後再開啓系統。

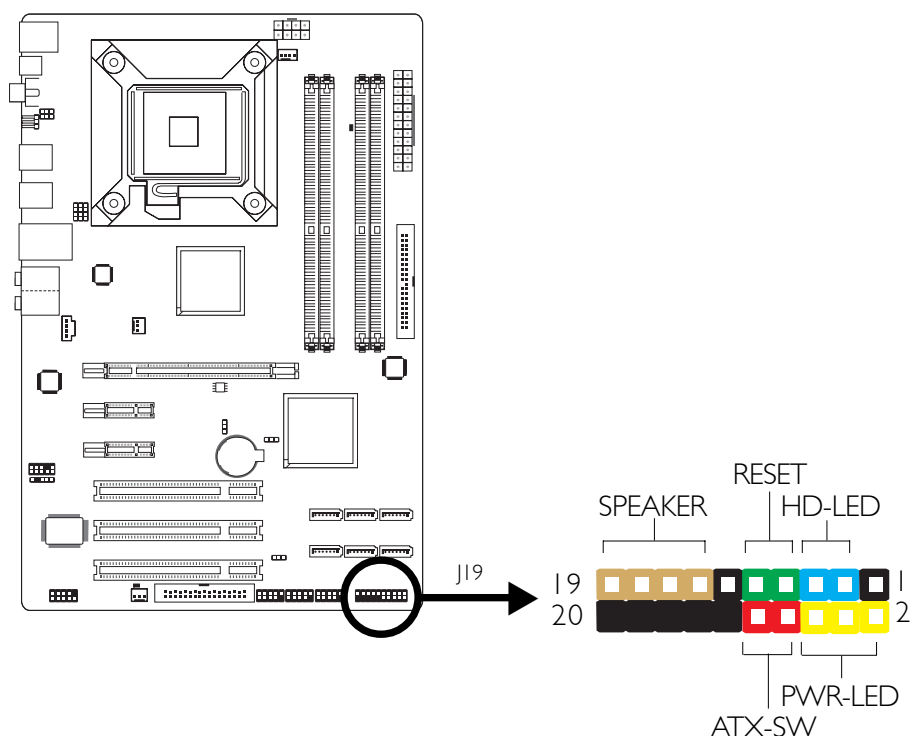
如果系統主機板已經裝入機殼，使用者無法目測Standby Power LED是否熄滅，則使用者應於系統電源關閉15秒（期間電荷可完全釋放）後再行接通電源。

執行以上步驟可保護系統、避免主機板受到損壞。

開機重要注意事項：

第一次接通電源或者清除CMOS資料時，系統會在開機後10秒內自動關機。此屬正常現象，此時，使用者無須進行任何動作，系統會在關機後的一秒或兩秒之內自動重啓（restart）。

前方面板接頭



HD-LED：Primary / Secondary IDE 硬碟燈號

對IDE 硬碟進行資料存取時，此燈號會亮起。

RESET：重置開關

按下此開關，使用者毋需關閉系統電源即可重新啟動電腦，如此可延長電源供應器和系統的使用壽命。

SPEAKER：喇叭接頭

可連接系統機殼內的喇叭。

ATX-SW：ATX 電源開關

此開關具備雙重功能；配合 BIOS 的設定，此開關可讓系統進入軟體關機狀態或暫停模式；請參考第三章“Soft-Off By PBTN”的相關資訊。

PWR-LED - Power/StandBy 電源燈號

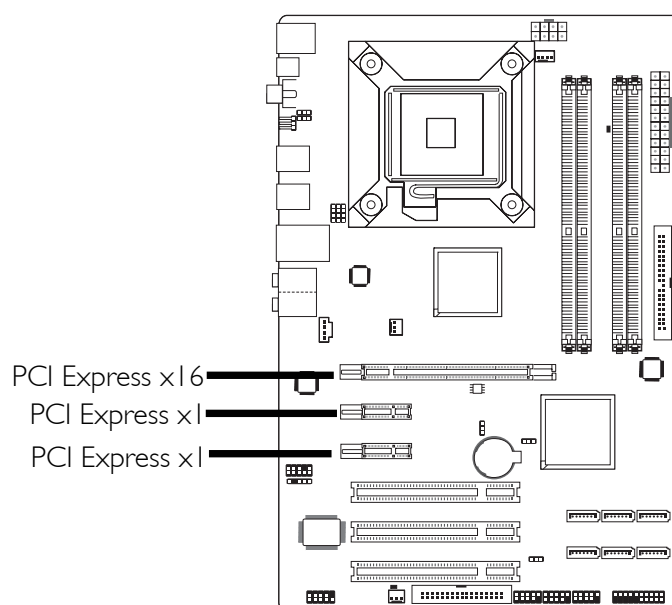
當系統電源開啓時，此 LED 燈號會亮起；當系統處於 S1(POS - Power On Suspend) 或 S3 (STR - Suspend To RAM) 暫停模式時，此 LED 燈號每秒會閃爍一次。

**註記：**

開機後若系統無法Power/Standby LED燈號也沒有亮起時，請檢查主機板上的CPU與記憶體是否皆已妥善安裝。

	接腳	定義
HD-LED (Primary/Secondary IDE 硬碟燈號接腳)	3 5	HDD LED Power HDD
保留	14 16	N. C. N. C.
ATX-SW (ATX 電源開關接腳)	8 10	PWRBT+ PWRBT-
保留	18 20	N. C. N. C.
RESET (重置開關接腳)	7 9	Ground H/W Reset
SPEAKER (喇叭接腳)	13 15 17 19	Speaker Data N. C. Ground Speaker Power
PWR-LED (Power/Standby電源狀態燈號接腳)	2 4 6	LED Power (+) LED Power (+) LED Power (-) or Standby Signal

PCI Express插槽



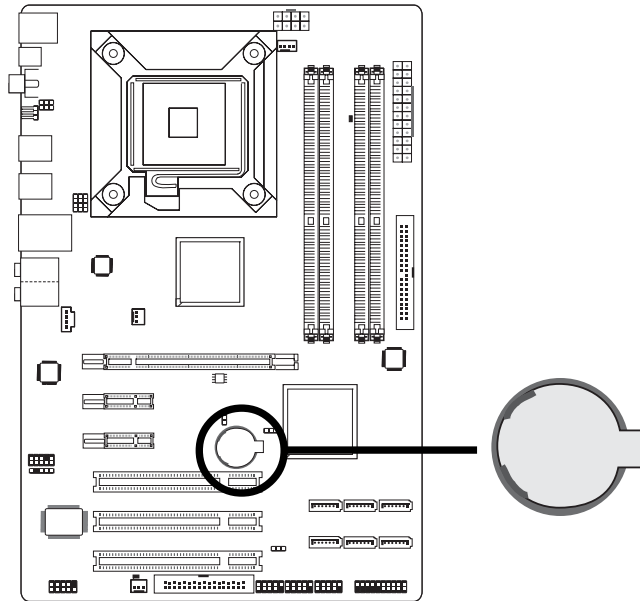
PCI Express x16

將符合 PCI Express 規格的 PCI Express x16 顯示卡安裝在 主機板上的 PCI Express x16 插槽。在x16插槽安裝顯示卡時，先將顯示卡在上空與插槽對齊，然後壓入插槽中，直到其牢固固定於插槽中為止，插槽中的固定夾會自動固定好顯示卡。

PCI Express x1

將符合 PCI Express x1 規格的介面卡，如：網路卡等，安裝於 PCI Express x1插槽。

電池



鋰離子電池作為輔助電源裝置，可於主電源關閉的情況下，為實時時脈和CMOS記憶體提供電源。

安全措施

- 若電池未正確安裝，則有可能引起爆炸。
- 請更換相同的或經制造商推薦的電池類型。
- 按照制造商提供的說明處理廢舊電池。

第三章 - BIOS 設定

Award BIOS 設定程式

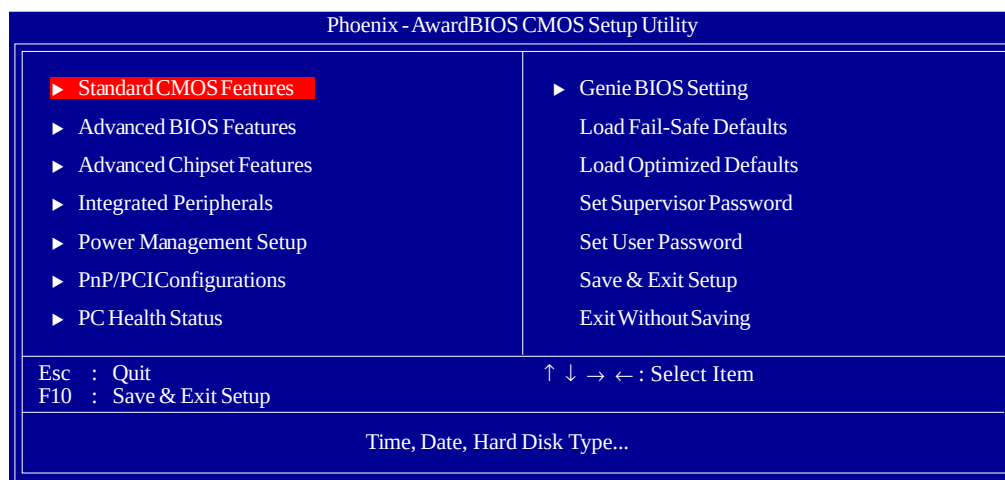
基本輸出/輸入系統 (BIOS) 為中央處理器與週邊設備間的基本溝通控制程式，此外還儲存著主機板的各種進階功能碼。本章將會針對 BIOS 各項設定提出說明。

系統啟動後，BIOS 訊息會顯示於螢幕上，自動測試記憶體並計算其容量。測試完畢後，螢幕會出現以下訊息：

<Press DEL to enter setup>

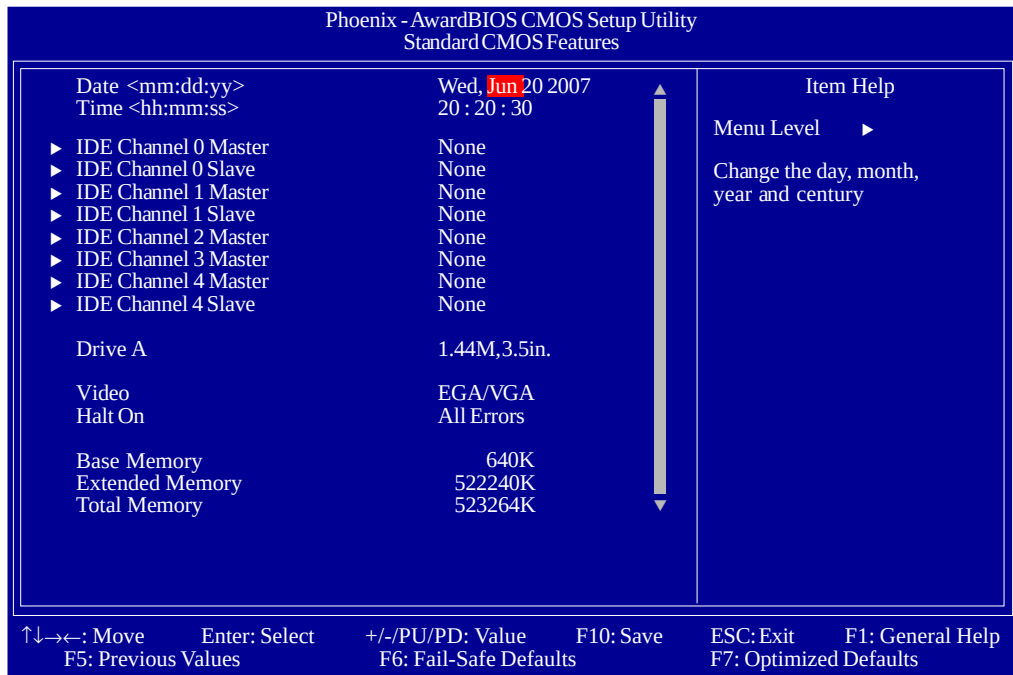
若此訊息在您回應前就消失，請按下機殼面板上的 <Reset> 開關，或是同時按住 <Ctrl>+<Alt>+ 鍵重新開機。

當您按下 鍵時，螢幕上會出現以下畫面。



Standard CMOS Features

使用方向鍵選取“Standard CMOS Features”選項並按 <Enter>。螢幕上會出現類似以下之畫面。



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Date

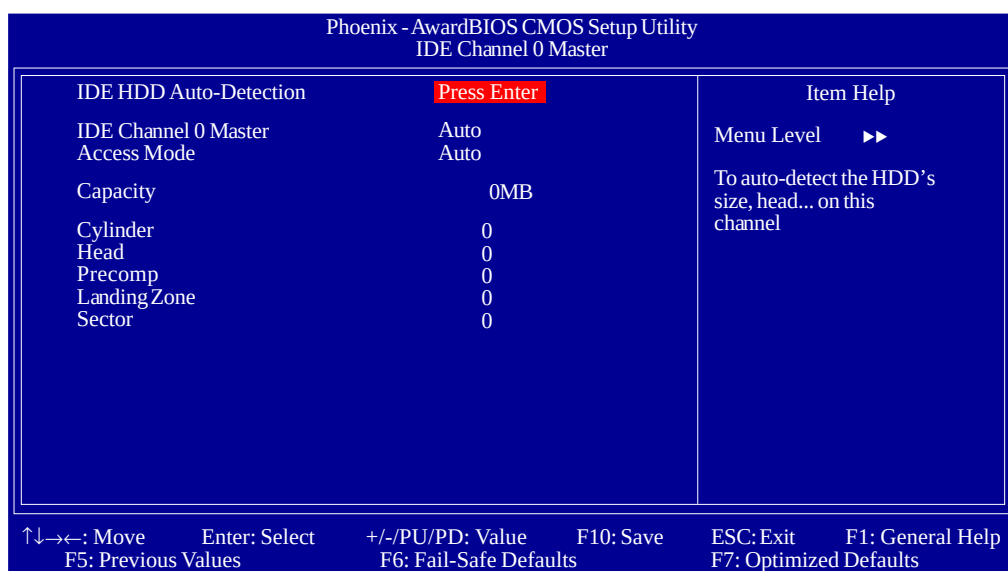
日期格式為 <Day>，<Month>，<Date>，<Year>。<Day> 可顯示 Sunday 至 Saturday。<Month> 可顯示 January 至 December。<Date> 可顯示 1 至 31。<Year> 可顯示 1994 至 2079。

Time

時間格式為 <Hour>，<Minute>，<Second>。時間設定以二十四小時全日制為表示方式。例如：1 p.m. 為 13:00:00。<Hour> 可顯示 00 至 23。<Minute> 可顯示 00 至 59。<Second> 可顯示 00 至 59。

IDE Channel 0 Master至IDE Channel 4 Slave

欲設定IDE硬碟，請將游標移至欲設定項目，按 <Enter>，螢幕上會出現類似以下之畫面。



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

IDE HDD Auto-Detection

可偵測硬碟的參數，並自動將這些參數顯示於螢幕上。

IDE Channel 0 Master與IDE Channel 4 Slave

使用者可從硬碟廠商所提供的使用說明書中取得硬碟相關資訊。若選擇“Auto”，BIOS 將會於開機自我測試 (POST) 階段自動偵測硬碟及光碟機，並顯示出 IDE 的傳輸模式。若尚未安裝硬碟機，請選擇“None”。

Access Mode

使用者通常會將容量大於 528MB 的硬碟設為 LBA 模式；但在某些作業系統中，卻需將這類硬碟設為 CHS 或 Large 模式。請參考你的作業系統使用手冊或其它相關資訊，以便選擇適當的硬碟設定。

Capacity

顯示出硬碟的約當容量。所顯示的容量通常略大於磁碟格式化後所偵測出的容量。

Cylinder

顯示硬碟磁柱數量。

Head

顯示硬碟讀/寫頭數量。

Precomp

用來表示寫入預補償值，以調整寫入時間。

Landing Zone

顯示讀/寫頭的停放區。

Sector

顯示每個磁軌的磁區數量。

Drive A

軟碟機類型的設定：

<i>None</i>	未安裝軟碟機
<i>360K, 5.25 in.</i>	5.25英吋，容量為 360KB 的標準磁碟機。
<i>1.2M, 5.25 in.</i>	5.25英吋，容量為 1.2MB AT 高密度磁碟機。
<i>720K, 3.5 in.</i>	3.5英吋，容量為 720KB 的雙面磁碟機。
<i>1.44M, 3.5 in.</i>	3.5英吋，容量為 1.44MB 的雙面磁碟機。
<i>2.88M, 3.5 in.</i>	3.5英吋，容量為 2.88MB 的雙面磁碟機。

Video

選擇系統主要螢幕所使用的顯示卡型態。系統雖可支援第二台螢幕，但不需在此進行設定。此項目的預設值為 EGA/VGA。

EGA/VGA Enhanced Graphics Adapter/Video Graphics Array，
EGA, VGA, SVGA 及 PGA 加強型顯示卡。

CGA 40 CGA 顯示卡，40 行模式。

<i>CGA 80</i>	CGA 顯示卡，80 行模式。
<i>Mono</i>	黑白單色顯示卡，包括高頻黑白單色顯示卡。

Halt On

當 BIOS 執行開機自我測試 (POST) 時，若偵測到錯誤，可讓系統暫停開機。預設值為 All Errors。

<i>No Errors</i>	無論偵測到任何錯誤都不停止，系統繼續開機。
<i>All Errors</i>	一旦偵測到錯誤，系統立即停止開機。
<i>All, But Keyboard</i>	除鍵盤錯誤外，偵測到其它錯誤系統即停止開機。
<i>All, But Diskette</i>	除磁碟機錯誤外，偵測到其它錯誤系統即停止開機。
<i>All, But Disk/Key</i>	除磁碟機與鍵盤錯誤外，偵測到其它錯誤系統即停止開機。

Base Memory

顯示系統的基本 (傳統) 記憶體容量。若主機板所安裝的記憶體為 512K，其基本記憶體容量一般為 512K；若主機板所安裝的記憶體為 640K 或以上的容量，則其基本記憶體容量一般為 640K。

Extended Memory

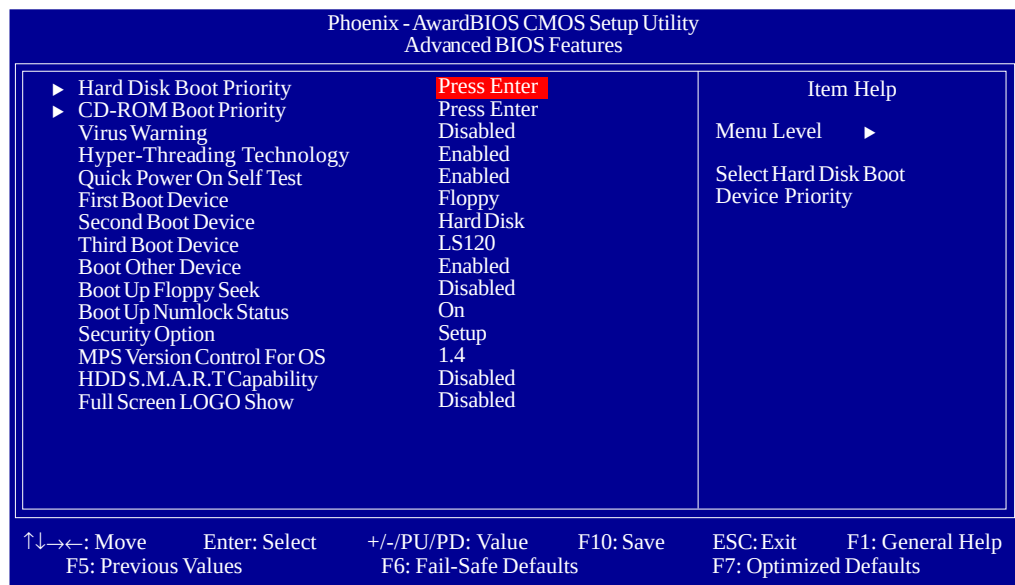
顯示系統於開機時所偵測到的延伸記憶體容量。

Total Memory

顯示全部的系統記憶體容量。

Advanced BIOS Features

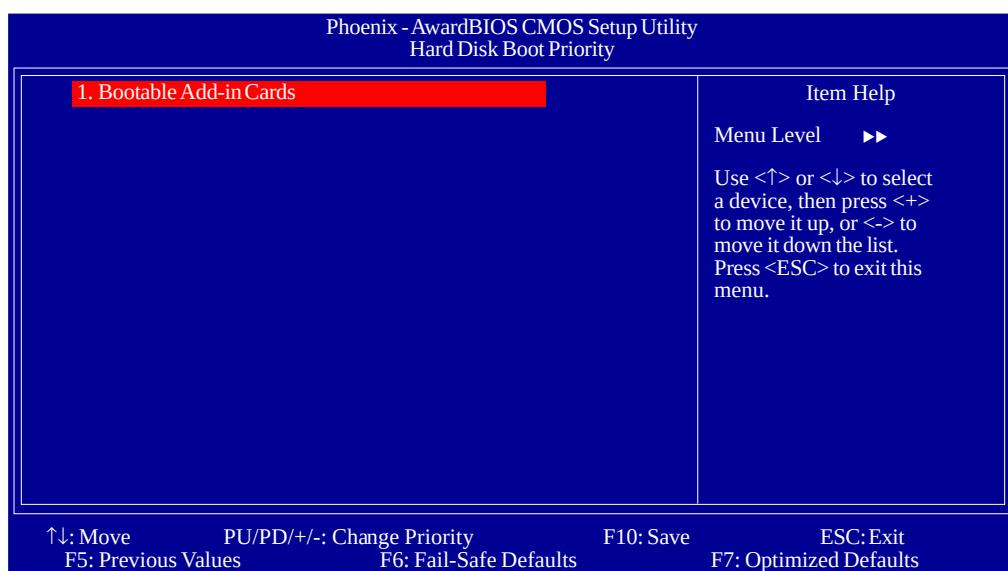
在這個子畫面中，使用者可設定一些系統的基本運作功能；部份項目的預設值為主機板的必要設定，而其餘項目若設定得當，則可提高系統效率。使用者可依個別需求進行設定。



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Hard Disk Boot Priority

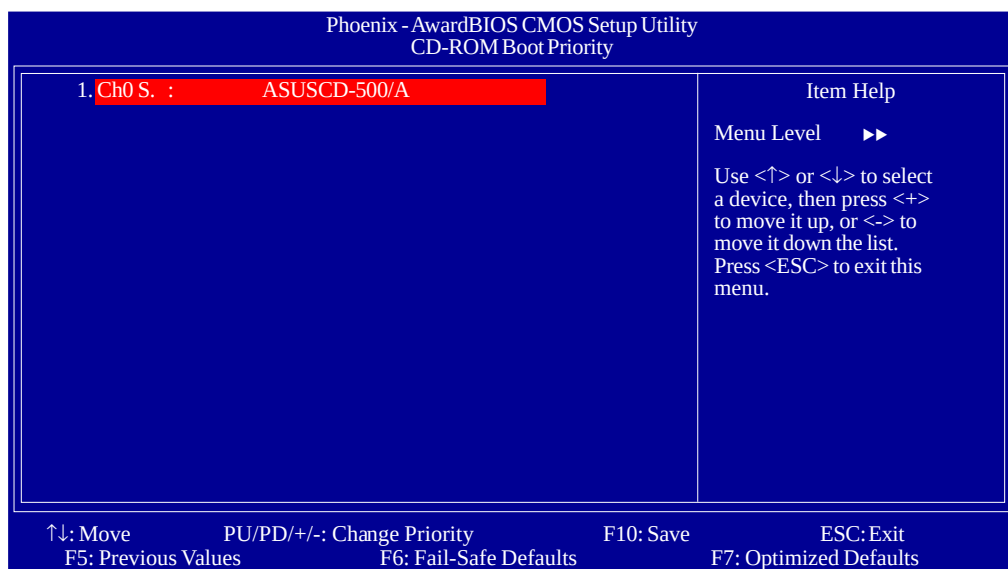
此欄位可用以選擇硬碟的開機順序，將游標移至此欄位，按 <Enter>。使用上下方向鍵來選擇裝置，然後按 <+> 往上移動，或按 <-> 往下移動。



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

CD ROM Boot Priority

此欄位可用以選擇CD-ROM的開機順序，將游標移至此欄位，按 <Enter>。使用上下方向鍵來選擇裝置，然後按 <+> 往上移動，或按 <-> 往下移動。



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Virus Warning

此欄位用於保護啓動磁區或硬碟分割表。此欄位開啓時，Award BIOS將監視硬碟啓動磁區或硬碟分割表。當啓動磁區或硬碟分割表中有讀取動作時，BIOS會立即終止系統並顯示出錯訊息。如有必要，此時使用者可運行防毒軟體找到並消除病毒，保護系統安全。

許多診斷程式於啓動磁區會有讀取動作，此時也會導致系統示警。若運行了此類程式，建議最好將本欄位關閉。

Hyper-Threading Technology(（僅適用於具備HT技術的Intel CPU）

若所使用的 Intel處理器支援 HT技術，此設定項目會出現，讓使用者可以開啓 HT功能。

Quick Power On Self Test

若設爲 Enabled，BIOS 於執行開機自我測試 (POST) 時，會省略部份測試項目，以加快開機速度。

First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device and Boot Other Device

使用者可於 “First Boot Device”、“Second Boot Device” 和 “Third Boot Device” 項目中選擇開機磁碟的先後順序，BIOS 會根據其中的設定依序搜尋開機磁碟。若要從其它裝置開機，則將 “Boot Other Device” 項目設爲 Enabled。

Boot Up Floppy Seek

若設爲 Enabled，開機時 BIOS 會檢測 40 軌與 80 軌的軟碟機。但當所有的磁碟機均爲 80 軌時，則 BIOS 並無法辨別 720KB、1.2M、1.44M與 2.88M 磁碟種類。若設爲 Disabled，開機時 BIOS 則不會檢測軟碟機。

Boot Up NumLock Status

設定鍵盤右側的數字鍵/方向鍵狀態。若設爲 On，開機後這些鍵會被鎖定爲數字狀態；若設爲 Off，則爲方向鍵狀態。

Security Option

此系統安全性選項可防止未經授權的使用者任意使用系統。若欲使用此安全防護功能，需同時在BIOS主畫面上選取“Set Supervisor/User Password”以設定密碼。

System 開機進入系統或BIOS Setup時，都必需輸入正確的密碼。

Setup 進入BIOS Setup時，需輸入正確的密碼。

MPS Version Control for OS

用來選擇系統所使用的 MPS 版本。

HDD S.M.A.R.T Capability

本主機板可支援 SMART（Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology）硬碟。若系統所使用的是 SMART 硬碟，將此項目 Enabled 即可開啓硬碟的預示警告功能。它會在硬碟即將損壞前預先通知使用者，讓使用者提早進行資料備份，可避免資料流失。ATA/33 或之後的硬碟才有支援 SMART。

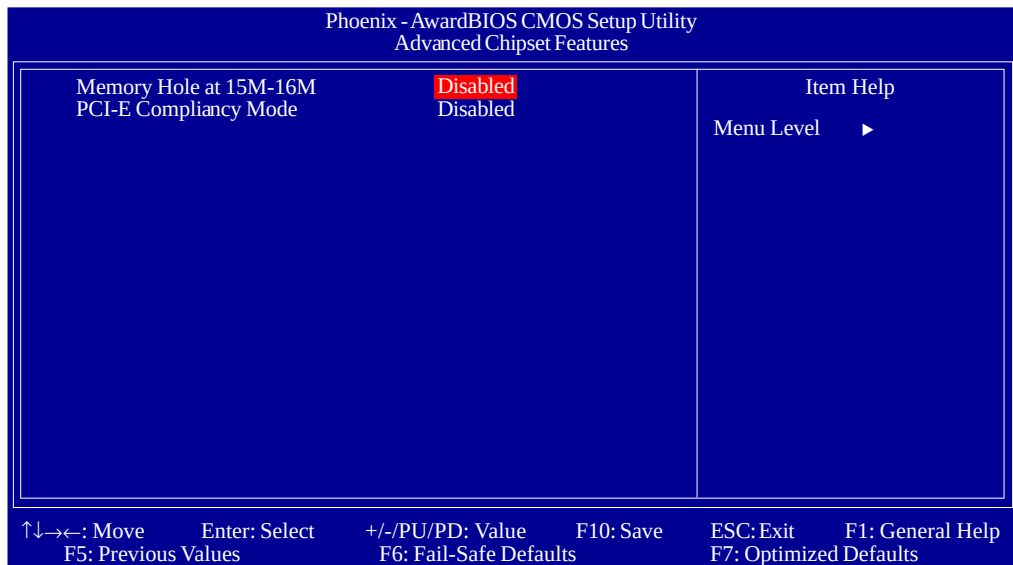
Full Screen Logo Show

若要讓系統在開機期間顯示特定的 logo，可在此設定。

Enabled 系統開機期間，logo 以全螢幕顯示。

Disabled 系統開機期間，logo 不會出現。

Advanced Chipset Features



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

這個子畫面主要是用來設定系統晶片組的相關功能。例如：匯流排速度與記憶體資源的管理。每一項目的預設值皆以系統最佳運作狀態為考量。因此，**除非必要，否則請勿任意更改這些預設值**。系統若有不相容或資料流失的情形時，再進行調整。

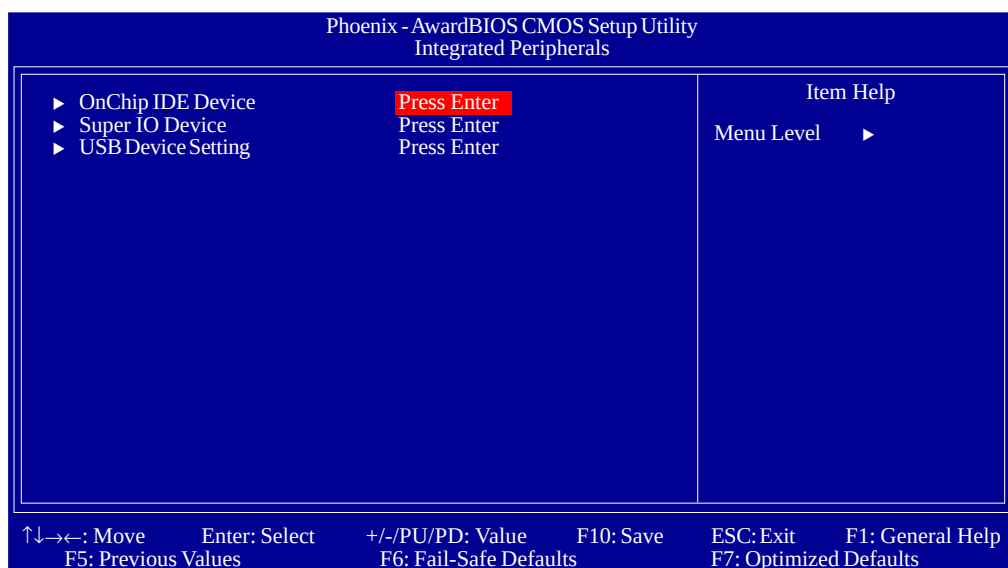
Memory Hole At 15M-16M

為提高系統效能，系統記憶體會預留一定的空間給ISA卡使用。映射至記憶體空間的記憶體大小一般不超過16MB。此項目開啓時，CPU將虛擬15-16MB的記憶體大小給ISA隱藏地址的範圍，而不是系統DRAM實際大小。此項目關閉時，CPU所預留的15-16MB地址空間為DRAM記憶體實際大小。如果所安裝的記憶體大小超過16MB，請將此項目關閉，以提供比較匹配的系統記憶體空間。

PCI-E Compliancy Mode

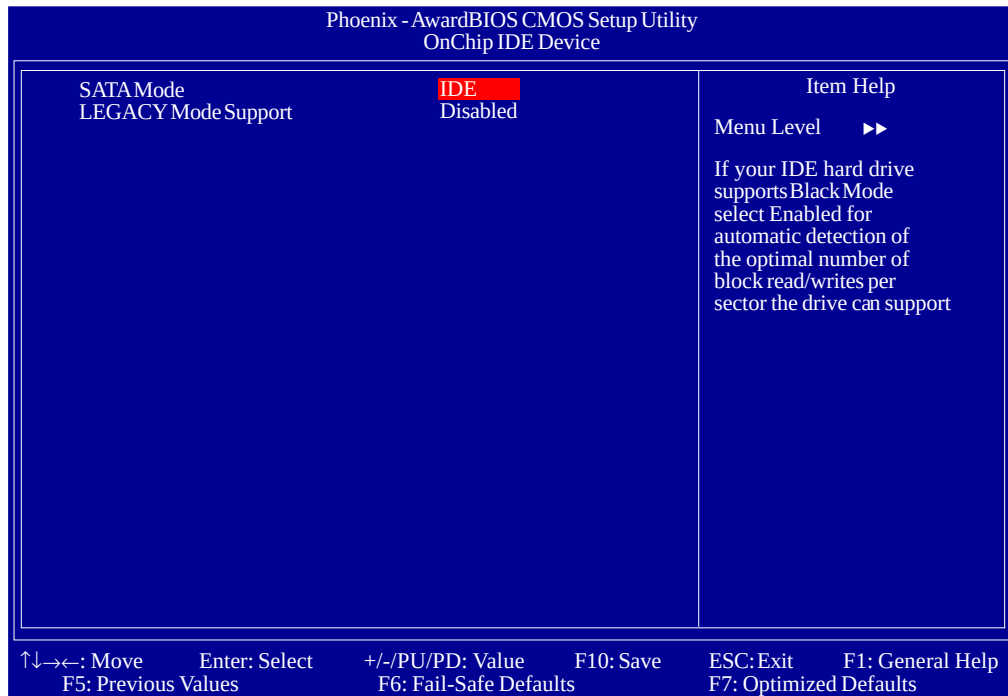
此欄位用於選擇PCI Express介面卡的模式。

Integrated Peripherals



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Onchip IDE Device



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

SATA Mode

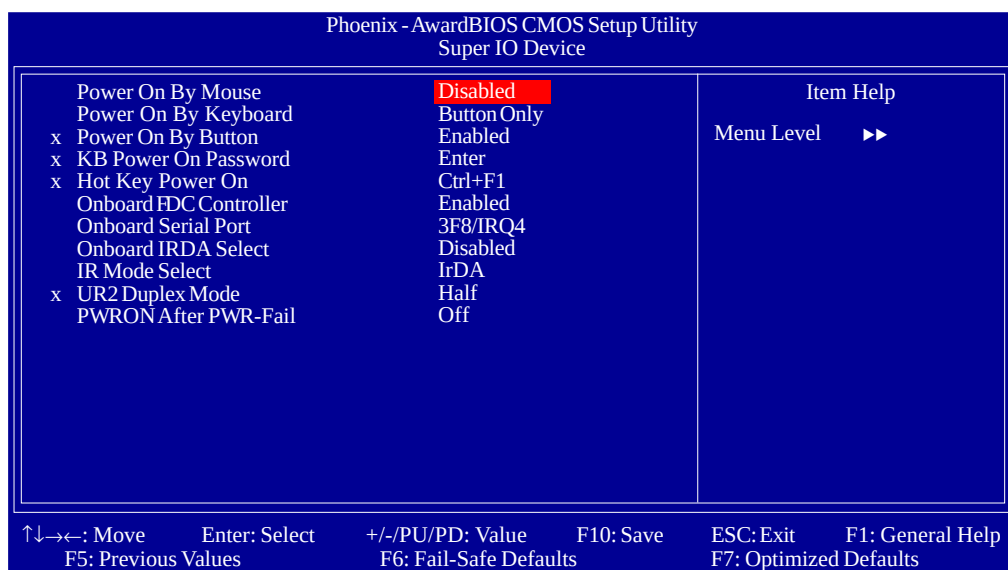
此欄位用於對ICH9R所支援的SATA裝置進行設定。

- | | |
|-------------|---|
| <i>IDE</i> | 此選項可將Serial ATA硬碟設定為parallel ATA儲存裝置。 |
| <i>RAID</i> | 此選項將允許使用者於Serial ATA裝置上設定RAID或Intel Matrix Storage。 |
| <i>AHCI</i> | 此選項可允許Serial ATA裝置使用AHCI(進階主機主控制器介面)功能。 |

LEGACY Mode Support

選項為Enabled與Disabled。

Super IO Device



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Power On By Mouse

Disabled 關閉經由滑鼠開機功能。

Mouse Move 移動滑鼠即可開機。

Mouse Click 點擊滑鼠即可開機。

Power On by Keyboard

於此欄位進行設定，即可使用PS/2滑鼠或PS/2鍵盤啟動系統

Button only 使用電源按鈕開機。

Password 選擇此項目後，即可在“KB Power On Password”欄位中設定開機密碼。

Hot Key 選擇此項目後，即可在“Hot Key Power On”欄位中設定功能鍵開機。

Any Key 按下任何鍵即啟動系統。

Keyboard 98 以相容於 Windows® 98 的鍵盤上的 Wake-up 鍵來啟動系統。

Power On By Button

欲使用電源按鈕開機，請將此欄位設為Enabled。

KB Power On Password

將游標移到此項目後按 <Enter>，鍵入 5 個字母以內的密碼，按 <Enter>，再次輸入相同的密碼以確認，按 <Enter>。

一旦在此設定了開機密碼，電源開關將無法發揮平常的開機功能，使用者必需鍵入正確的密碼才能開機。遺忘開機密碼時，請關閉系統電源並取下主機板上的電池，數秒鐘過後，再將電池裝回並重新啟動系統。

Hot Key Power On

選擇你想使用的功能鍵來啟動系統。

Onboard FDC Controller

Enabled 啓用內建的軟碟控制器。

Disabled 關閉內建的軟碟控制器。

Onboard Serial Port

Auto 系統自動為內建的串列埠分配 I/O 地址。

3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3 允許為內建的串列埠手動分配 I/O 地址。

Disabled 關閉內建的串列埠。

Onboard IRDA Select

3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3 允許手動為內建的 IrDA 選擇一個 I/O 地址。

Disabled 關閉內建的 IrDA 功能。

PWRON After PWR-Fail

Off 系統斷電后恢復供電時，系統電源處於關閉狀態，須經由前方面板上的電源按鈕才能開機。

On 系統斷電后恢復供電時，系統自動開機。

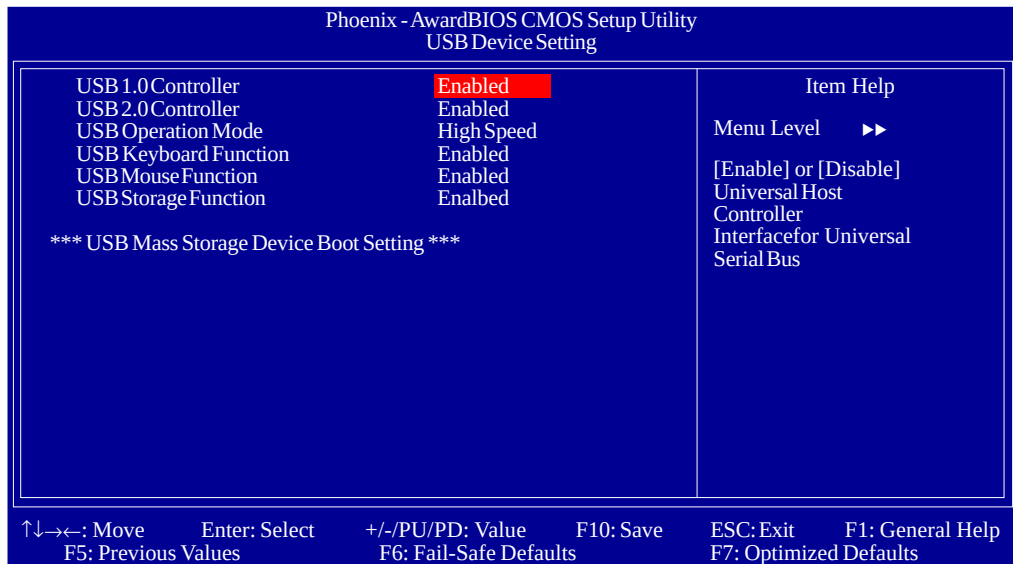


Former-Sts

系統斷電后恢復供電時，系統將自動恢復到斷電以前的狀態。若斷電時系統處于開啓狀態，則恢復供電后系統自動開機，反之，若處于關閉狀態則不開機。

USB Device Setting

將游標移至此項目按 <Enter>，會出現以下項目。



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

USB 1.0 Controller

此欄位用於開啓或關閉USB 1.0介面功能。

USB 2.0 Controller

此欄位用於開啓或關閉USB 2.0介面功能。

USB Operation Mode

此欄位元用於選擇USB運行模式。選項為Full/Low Speed與High Speed。

USB Keyboard Function

由於BIOS ROM空間有限，預設情況下，BIOS對老式USB鍵盤(於DOS 模式下)的支援已設為Disabled，以節約更多的BIOS ROM空間，用於支援更多進階功能，同時可為連接更多周邊裝置提供更好的相容性。

如果需要藉由USB鍵盤安裝Windows(於DOS模式下進行Windows的安裝) 或於D O C 模式下運行一些程式，請將此欄位設定為Enabled。



USB Mouse Function

由於BIOSROM空間有限，預設情況下，BIOS對老式USB滑鼠(於DOS 模式下)的支援已設為Disabled，以節約更多的BIOS ROM空間，用於支援更多進階功能，同時可為連接更多周邊裝置提供更好的相容性。

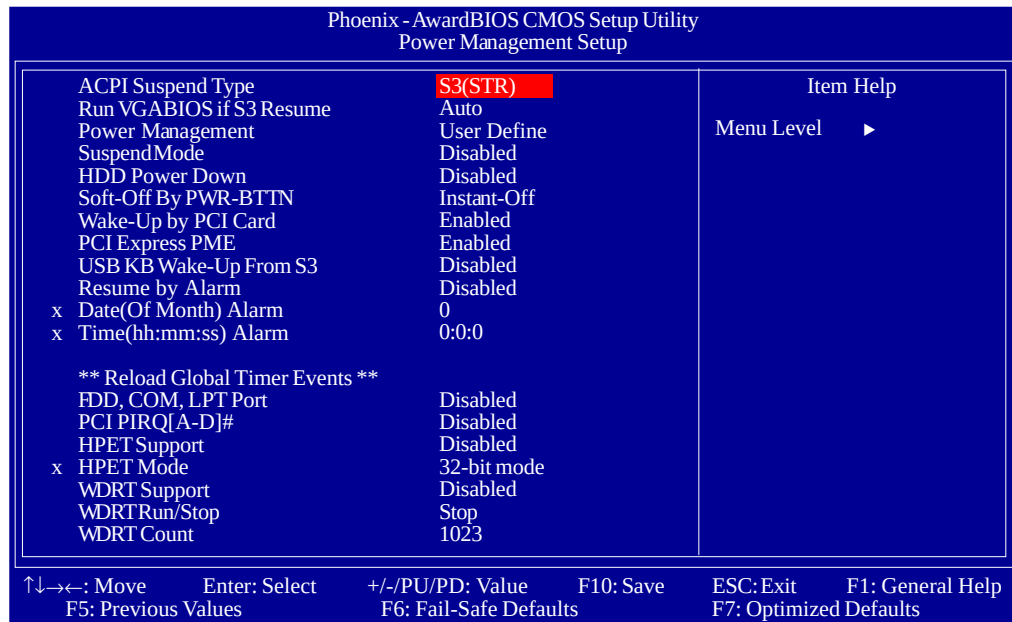
如果需要藉由USB滑鼠安裝Windows(於DOS模式下進行Windows的安裝) 或於D O C 模式下運行一些程式，請將此欄位設定為Enabled。

USB Storage Function

此欄位用於開啓或關閉系統對傳統U S B 大容量存儲功能的支援。

Power Management Setup

這個子畫面中的項目，可設定系統的省電功能。



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

ACPI Suspend Type

此欄位用於選擇閒置模式的類型。

S1(POS) 開啓Power On Suspend功能。

S3(STR) 開啓Suspend to RAM功能。

Run VGABIOS if S3 Resume

此欄位設為A u t o時，當系統從S 3 狀態被喚醒時，將首先使用VGA BIOS。只有將“ACPI Suspend Type”設為“S3(STR)”時，才可於此欄位進行設定。當此功能關閉時，系統啓動時間將會縮短，但是，此時如果希望首先啓用VGA卡，則需要安裝AGP驅動程式。因此，如果所使用的AGP卡驅動程式不支援VGA卡的首先啓用功能，則系統從S3開啓時，顯示功能將會出現異常或無法顯示。

Power Management

使用者可依據個人需求選擇省電類型 (或程度)，自行設定系統關閉硬碟電源 (HDD Power Down) 前的閒置時間。

<i>Min. Saving</i>	最小的省電類型。若持續十五分鐘沒有使用系統，會關閉硬碟電源。
<i>Max. Saving</i>	最大的省電類型。若一分鐘沒有使用系統，會關閉硬碟電源。
<i>User Define</i>	使用者自行在 HDD Power Down 項目中進行設定。

Suspend Mode

只有當Power Management 欄位設為User Define時，才可於此欄位進行設定。當系統閑置時間進入於此所設定的界限时，CPU 及周邊裝置電源關閉。

HDD Power Down

若於 Power Management 欄位被設為 User Define，即可在此進行設定。使用者若於所設定的時間內沒有使用電腦，硬碟電源會自動關閉。

Soft-Off by PWR-BTTN

選擇系統電源的關閉方式。

<i>Delay 4 Sec.</i>	不論 Power Management 功能是否開啓，使用者 若持續按住電源開關超過四秒，電源才會關閉。 若按住電源開關的時間過短 (少於四秒)，系統會進入暫停模式。此功能可避免使用者在不小心碰觸到電源開關的情況下，非預期地將系統關閉。
<i>Instant-Off</i>	按一下電源開關，電源立即關閉。

Wake-Up By PCI Card

<i>Enabled</i>	系統所安裝的 PCI 介面卡 (如：網路卡和數據卡) 若是可使用 PME (Power Management Event) 訊號從遠端喚醒系統，則可將此項目設為 Enabled。在 PCI 數據卡或網路卡有接取動作時，系統會被喚醒。
<i>Disabled</i>	PCI 介面卡有任何接取動作時，系統都不會被喚醒。

PCI Express PME

此欄位用於對PCI Express PME進行設定。

USB KB Wake-Up From S3

設為 Enabled 時，使用者可經由 USB 鍵盤將處於 S3 (STR - Suspend To RAM) 狀態的系統喚醒。唯有“ACPI Suspend Type”項目被設為“S3(STR)”時，此項目才可被設定。

Resume By Alarm

Enabled 使用者可選擇特定的日期與時間，定時將軟體關機(Soft-Off) 狀態的系統喚醒。如果來電振鈴或網路喚醒時間早於定時開機時間，系統會先經由來電振鈴或網路開機。將此項目設為 Enabled 後，使用者即可在 Time (hh:mm:ss) Alarm 項目中進行設定。

Disabled 關閉定時自動開機功能（預設值）。

Date (of Month) Alarm

0 系統會根據Time (hh:mm:ss) Alarm 項目中的設定，於每一天的特定時間開機。

1-31 選擇系統自動啟動的日期。系統會根據所設定的日期及Time (hh:mm:ss) Alarm 項目中的設定時間自動開機。

Time (hh:mm:ss) Alarm

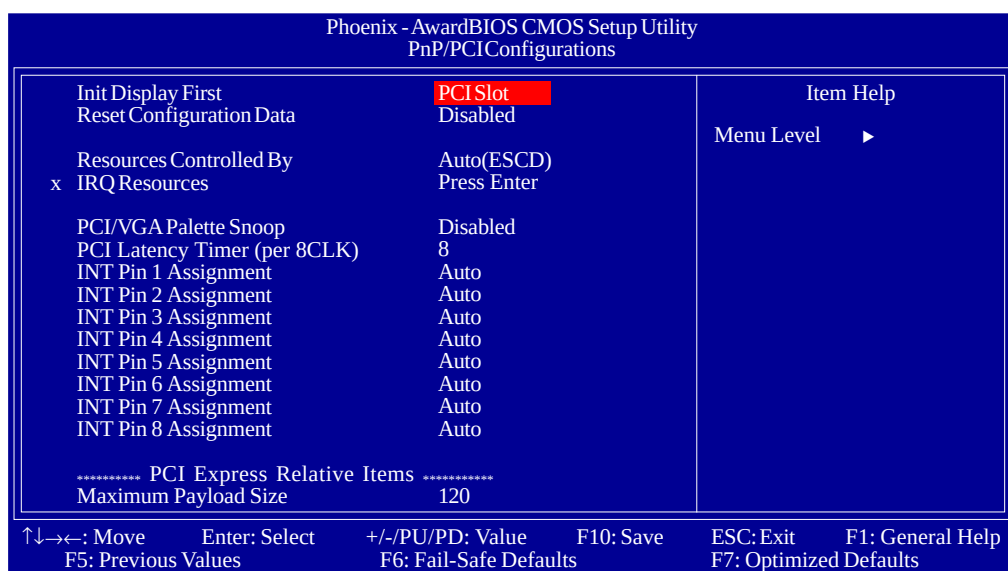
設定電腦的自動開機時間。

Reload Global Timer Events

此欄位開啓時，對FDD/COM/LPT Port or PCI PIRQ[A-D]#, HPET Support, HPET Mode, WDRT Support, WDRT Run/Stop, WDRT Count 有任意讀取動作，都會將系統從省電模式中喚醒。若此欄位關閉，即使有讀取動作，亦不會喚醒系統。

PnP/PCI Configurations

這個子畫面中的設定與 PCI 匯流排的隨插即用功能有關，所涉及的問題較為技術性。若非經驗豐富的使用者，請勿更改原預設值。



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Init Display First

此欄位用於選擇是首先啓用 PCI Express 功能，還是首先啓用 PCI 功能。

PCI Express Slot 系統啓動時，先啓用 PCI Express x16 顯示卡。

PCI Slot 系統啓動時，先啓用 PCI 功能。

Reset Configuration Data

Enabled BIOS 於開機時會重置 ESCD (Extended System Configuration Data)，更新系統資源分配資料。

Disabled BIOS 於開機時不會更新系統資源分配資料。

Resources Controlled By

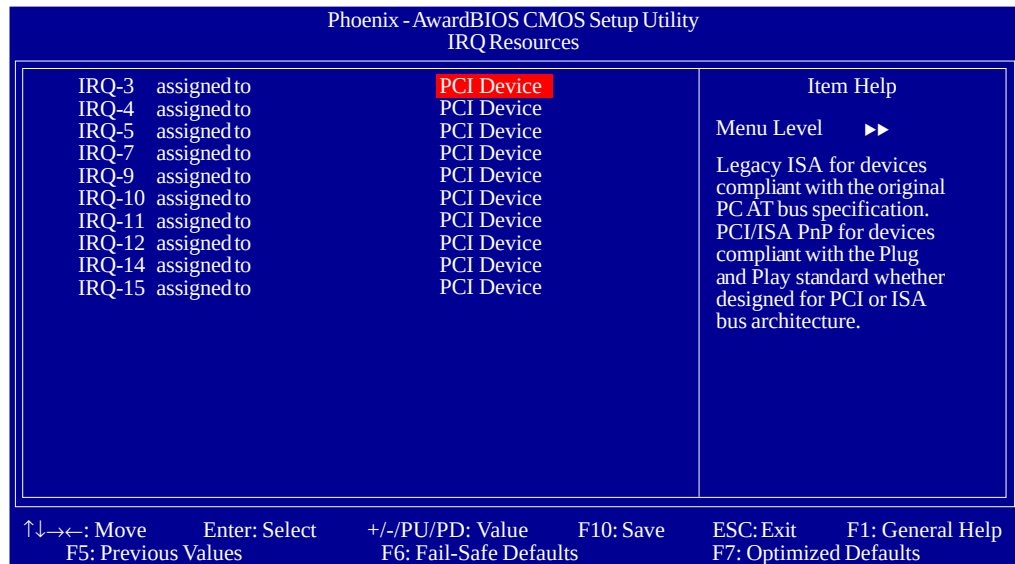
BIOS 可自動分配系統資源，避免裝置間的相互衝突。

Auto(ESCD) BIOS 會自動分配系統資源。

Manual 使用者在“IRQ Resources”項目中自行分配系統資源。

IRQ Resources

將游標移至此項目按 <Enter>。將系統中斷值 (IRQ) 設為 PCI Device 或 Reserved。



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

PCI/VGA Palette Snoop

可避免 MPEG ISA/VESA VGA 卡與 PCI/VGA 搭配不良時所造成的相容性問題。

Enabled MPEG ISA/VESA VGA 卡 與 PCI/VGA 無相容性問題時，請選擇此設定。

Disabled MPEG ISA/VESA VGA 卡與 PCI/VGA 不相容時，請選擇此設定。

PCI Latency Timer (8 CLK)

用於選擇在另一個任務結束之前，PCI 裝置控制匯流排的時間長度。值越大，控制時間越長。

INT Pin 1 Assignment to INT Pin 8 Assignment

預設情況下，系統將自動每個裝置分配 I N T。也可手動分配 INT。

Maximum Payload Size

選擇 PCI Express 裝置的最大 TLP payload；單位為位元組。

PC Health Status

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility			
PC Health Status			
Shutdown Temperature	85°C/185°F		Item Help
CPUFan Fully On if CPUTemp	>50°C		Menu Level ▶
CPUFan Turn OFF if CPUTemp	<25°C		
CHSFan Fully On if CHSTemp	>35°C		
CHSFan Turn OFF if CHSTemp	<25°C		
NB Fan Fully On if NB Temp	>55°C		
NB Fan Turn OFF if NB Temp	<25°C		
CPU Core Voltage	1.31V		
DRAM Voltage	1.88V		
NB Core Voltage	1.23V		
HT Link Voltage	1.21V		
ATX +3.3V Voltage	3.26V		
ATX +12V Voltage	11.64V		
5V Standby Voltage	4.73V		
Battery Voltage	3.28V		
CPU CORE Temperature	32°C		
PWM AREA Temperature	35°C		
CHIPSET Temperature	31°C		
CPU FAN Fan Speed	3729RPM		
CHIPSET Fan Speed	0RPM		
CHS Fan Speed	0RPM		
↑↓←→: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults			

上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Shutdown Temperature

一旦系統溫度超過在此所設定的上限值，系統會自動關閉，以避免過熱。

CPUFan Fully On If CPUTemp

若處理器溫度到達在此所設定的溫度值，處理器風扇會全速運行。

CPUFan Turn Off If CPUTemp

若處理器溫度到達在此所設定的溫度值，處理器風扇會以最緩慢的速度運行。



註記：

1. 若 CPU 溫度介於最高溫度 (於 CPUFan Fully On If CPUTemp 欄位中的設定值) 與最低溫度 (於 CPUFan Turn Off If CPUTemp 欄位中的設定值) 之間，CPU 風扇轉速會隨著溫度自動調整。
2. 若要降低 CPU 風扇的噪音或避免 CPU 過熱，可在 CPUFan Fully On If CPUTemp 欄位進行設定，讓 CPU 風扇在所設定的較低溫度下以全速運行。

CHSFan Fully On If CHSTemp

若系統達到於此設定的溫度值，Chassis（機殼）風扇全速運轉。

CHSFan Turn Off If CHSTemp

若系統達到於此設定的溫度值，Chassis（機殼）以最低的速度運轉。



註記：

若 CPU 溫度介於最高溫度 (於 CHSFan Fully On If CHSTemp 欄位中的設定值) 與最低溫度 (於 CHSFan Turn Off If CHSTemp 欄位中的設定值) 之間，Chassis fan 的風扇轉速會隨著溫度自動調整。

NB Fan Fully On If NB Temp

若北橋溫度到達此項目的設定值，北橋風扇會以全速運行。

NB Fan Turn off If NB Temp

若北橋溫度到達在此所設定的溫度值，北橋風扇會以最緩慢的速度運行。



註記：

若系統溫度介於最高溫度 (於 NB Fan Fully On If NB Temp 欄位中的設定值) 與最低溫度 (於 NB Fan Turn Off If NB Temp 欄位中的設定值) 之間，北橋風扇轉速會隨著溫度自動調整。

CPU Core Voltage至Battery Voltage

這些欄位顯示受控的輸出電壓。

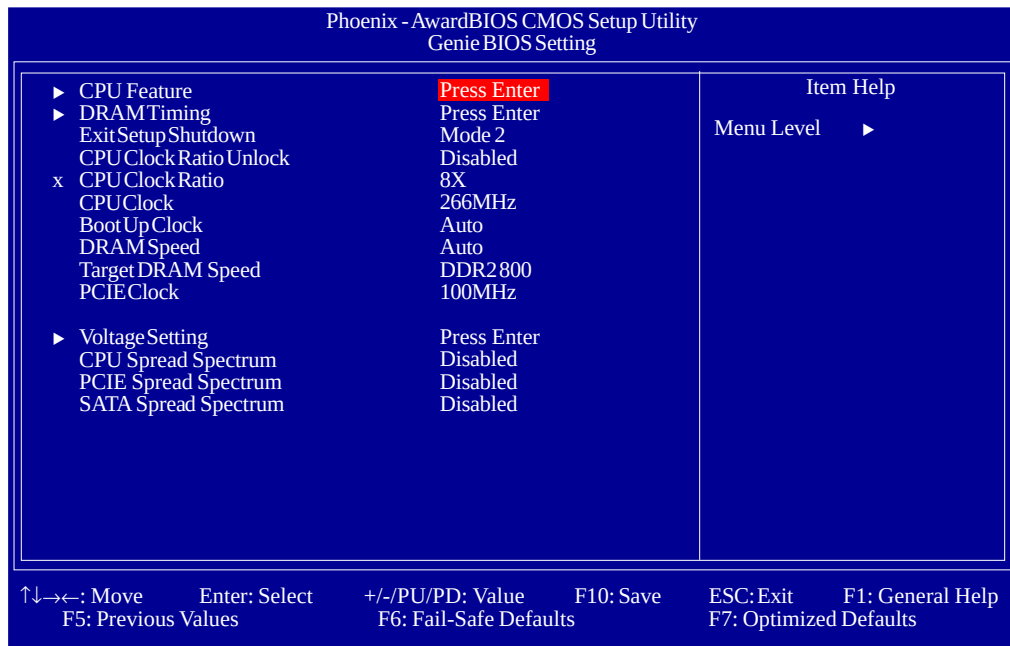
CPU Core Temperature至Chipset Temperature

這些欄位將顯示CPU、PWM、晶片組的當前溫度。

CPU Fan Speed至CHS Fan Speed

這些欄位將顯示受監風扇的當前轉速，單位為轉分。

Genie BIOS Setting



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

CPU Feature

請參考以後頁面。

DRAM Timing

請參考以後頁面。

Exit Setup Shutdown

選項為Mode 1與Mode 2。

CPU Clock Ratio Unlock

將此欄位設為Enabled即可以解開CPU時脈/倍頻的鎖定狀態，籍此使用者才可以在以下欄位對CPU時脈/倍頻做相應設定。

CPU Clock Ratio

此欄位用於選擇CPU的倍頻。

CPU Clock

本欄位提供了眾多選項，可用來調整CPU的系統外部匯流排時脈；使用者可以每次增加1MHz的漸進方式自行設定。

**提要：**

選擇預設值以外的系統外部匯流排時脈設定未必可提昇系統效能，而且可能導致處理器或系統運作不穩定。

Boot Up Clock

此欄位可選擇開機時脈。

DRAM Speed

此欄位可選擇DIMM的時脈速度。

Target DRAM Speed

此欄位將顯示目標DRAM的當前速度。

PCIE Clock

此欄位用於選擇PCI Express的匯流排時脈。

Voltage Setting

請參考以後頁面。

CPU Spread Spectrum

選項為Disabled, -0.5%, +-0.25%, -1.0% 與+-0.5%。

PCIE Spread Spectrum

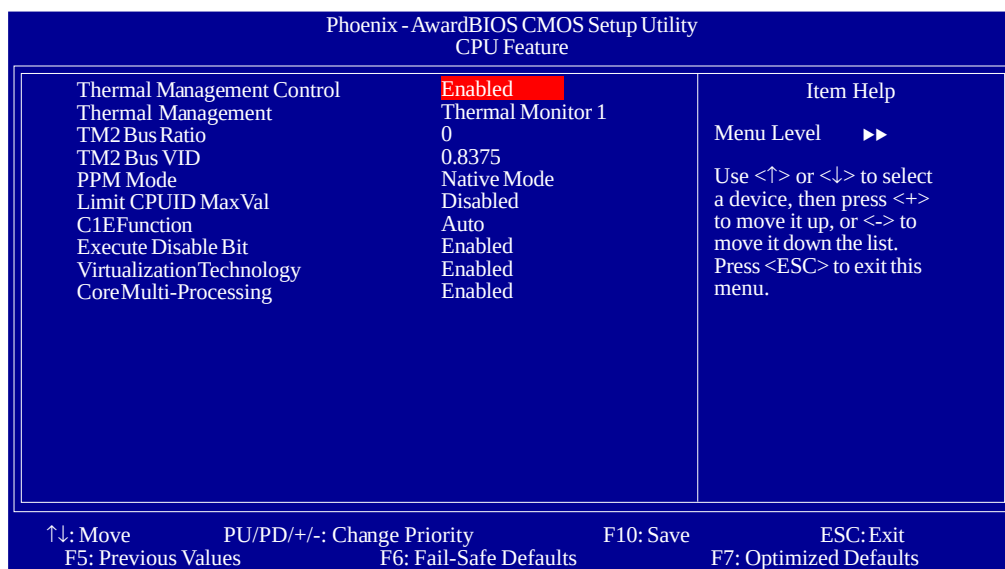
選項為Disabled, -0.5%, 與-1.0%。

SATA Spread Spectrum

選項為Enabled與Disabled。

CPU Feature

將遊標移動至此欄位按<Enter>，會出現以下螢幕：



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

Thermal Management Control

此欄位用於開啓或關閉熱管理功能。

Thermal Management

選擇“thermal monitor”可開啓CPU的speedstep功能。重新啓動系統后進入“Control Panel”（控制台），雙擊“Power Options”（電源選項），將彈出“Power Options Properties”（電源選項內容）窗口，在“Power Schemes”（電源配置）菜單中選擇“Portable/Laptop”。Speedstep將根據CPU負載相應降低其頻率和電壓。

Thermal Monitor 1

晶片內建溫度控制機制。

Thermal Monitor 2

變換倍頻與 VID。

TM2 Bus Ratio

此區域用於選擇性能抑制狀態的頻率（匯流排比率）。當微處理器的核心溫度升高時，此狀態即開始。

TM2 Bus VID

此區域用於選擇性能抑制狀態的電壓。當微處理器的核心溫度升高時，此狀態即開始。

PPM Mode

選項為Native Mode與SMM mode。

Limit CPUID MaxVal

較新版的 CPU 所回應的若是大於 3 的 CUID 值，可能會致使某些作業系統發生問題。這類問題並不會發生在 Windows 系列作業系統，但若使用其它系統時，須將此欄位設為 Enabled，以避免發生問題。

C1E Function

選項為Auto與Disabled。

Execute Disable Bit

此欄位設定為Disabled時，XD特徵旗號返回值一直為0。

Virtualization Technology

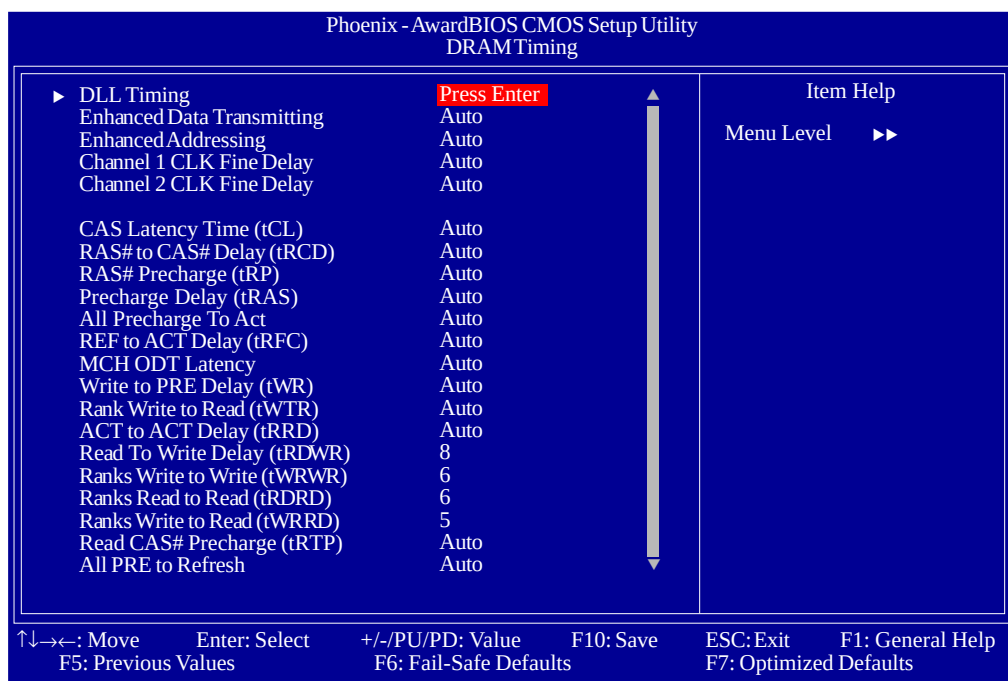
當此欄位設為Enabled時，VMM可啟用Vanderpool Technology技術所提供的額外硬體效能。

Core Multi-processing

選項爲Enabled與Disabled。

DRAM Timing

將游標移至此項目按 <Enter>，會出現以下項目。



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

DLL Timing

請參考以後頁面。

Enhance Data Transmitting

選項為Auto, Normal與Fast。

Enhance Addressing

選項為Auto，Normal與st。

Channel 1 CLK Fine Delay與 Channel 2 CLK Fine Delay

選項為Auto, 1與2。

CAS Latency Time (Tcl)

此欄位用於選擇CAS時間延遲的時脈週期。於此欄位所選定的值將會對SDRM自收到一個讀指令到開始該讀指令之間的時間延遲進行限定。

RAS# to CAS# Delay (tRCD)

此欄位用於選擇向同一個bank進行讀和寫時的RAS#至CAS#的延遲。

RAS# Precharge (tRP)

此欄位用於選擇系統發出預充電指令至DRAM後的閑置時鐘。

Precharge Delay (tRAS)

選項為Auto, 9 ~15。

ALL Precharge to Act

選項為Auto, 2~9。

REF to ACT Delay (tRFC)

選項為Auto, 16~33。

MCH ODT Latency

選項為Auto, 1~12。

Write to PRE Delay (tWR)

選項為Auto, 6~18。

Rank Write to Read (tWTR)

選項為Auto, 6 ~ 18。

ACT to ACT Delay (tRRD)

選項為Auto, 1 ~ 15。

Read to Write Delay (tRDWR)

用於選擇讀至寫之間的延遲時間。

Ranks Write to Write (tWRWR)

選項為0~15。



Ranks Read to Read (tRDRD)

選項為0~15。

Ranks Write to Read (tWRRD)

選項為0~15。

Read CAS# Precharge (tRTP)

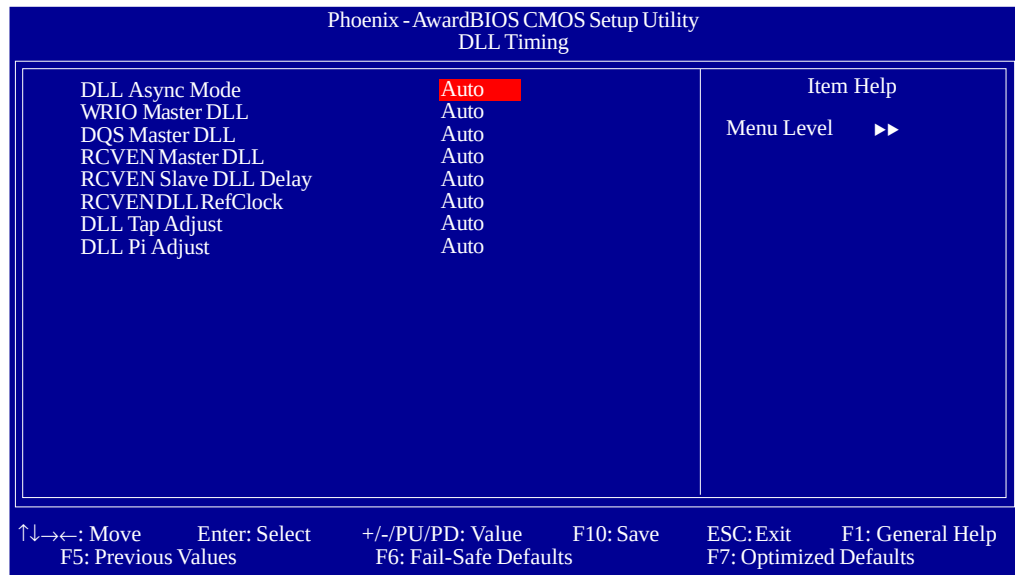
選項為Auto, 1 ~ 15。

ALL PRE to Refresh

選項為Auto, 1~15。

DLL Timing

將游標移至此項目按<Enter>，會出現以下項目。



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

DLL Async Mode

選項為Auto, Mode 0與Mode 1。

WRIO Master DLL

選項為Auto, 1 ~ 15。

DQS Master DLL

選項為Auto, 1 ~ 15。

RCVEN Master DLL

選項為Auto, 1 ~ 15。

RCVEN Slave DLL Delay

選項為Auto, 1 ~ 18。

RCVEN DLL RefClock

選項為Auto, 1x與2x。



DLL Tap Adjust

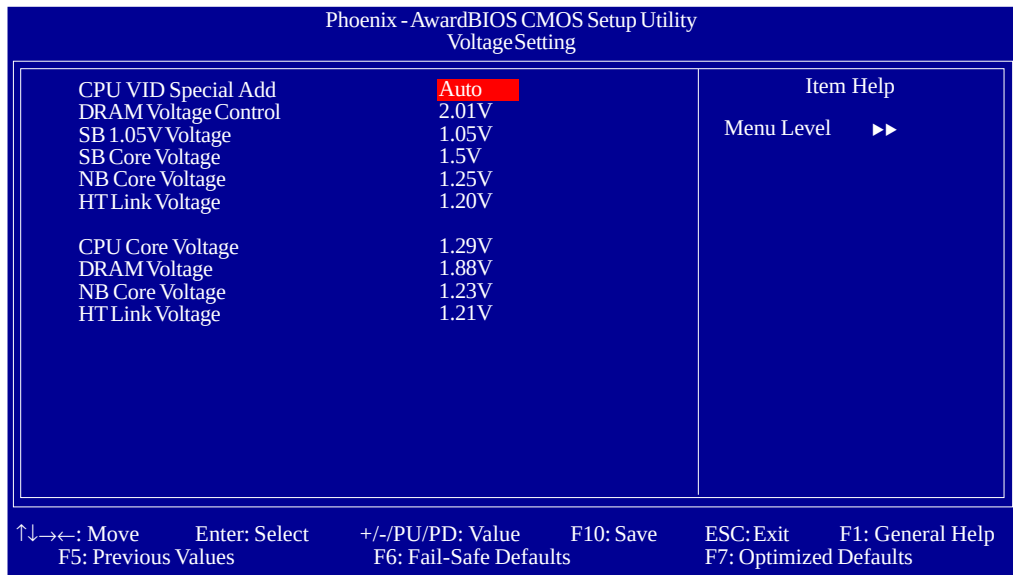
選項為Auto, +1 ~ +7 °

DLL Pi Adjust

選項為Auto, +1 ~ +7 °

Voltage Setting

將游標移至此項目按 <Enter>，會出現以下項目。



上圖的設定值僅供參考；設定項目會因 BIOS 的版本不同而異。

CPU VID Special Add

此欄位提供了眾多選項，方便使用者對CPU的電壓進行進一步調節。

DRAM Voltage Control

可允許使用者為DRAM手動選擇一個更高的供電電壓。

SB 1.05V Voltage

選項為1.05V, 1.133V, 1.217V與1.3V。

SB Core Voltage

選項為1.5V, 1.6V, 1.7V與1.8V。

NB Core Voltage

選項為1.25V至1.55V。

HT Link Voltage

選項為1.20V至1.50V。



CPU Core Voltage

此欄位將顯示CPU的當前電壓。

DRAM Voltage

此欄位將顯示DRAM的當前電壓。

NB Core Voltage

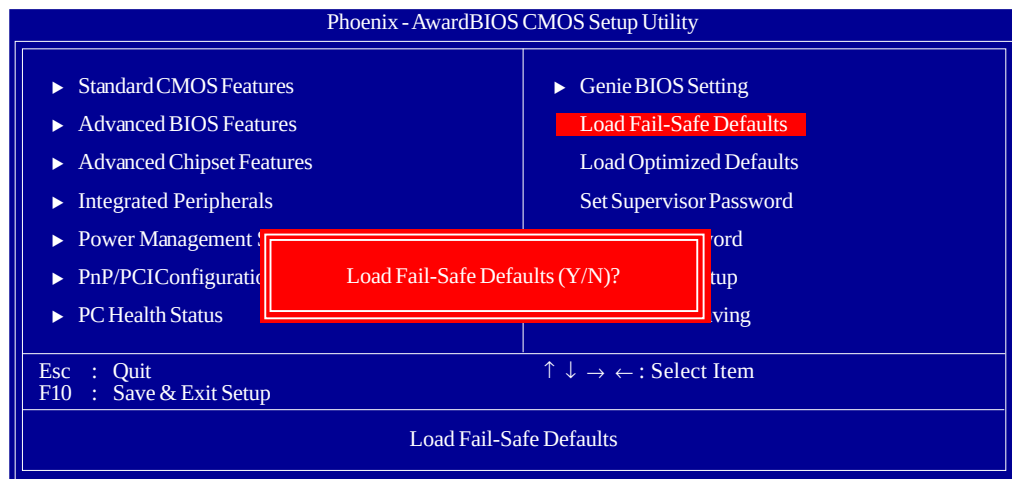
此欄位將顯示北橋的當前核心電壓。

HT Link Voltage

此欄位將顯示HT連接的當前電壓。

Load Fail-Safe Defaults

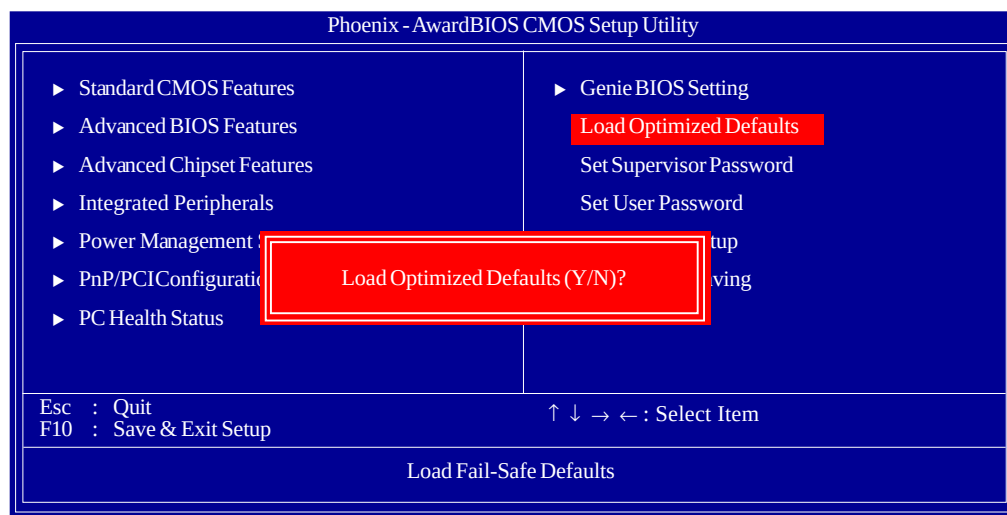
BIOS ROM 晶片中存有一套安全預設值，這些預設值並非以系統的最佳效能為考量，因為部份可增進系統效能的功能都被關閉；然而這些預設值卻比較能夠避免硬體問題；因此，使用者於硬體運作發生問題時，可將這套預設值載入。在 BIOS 主畫面上選擇此項目，按 <Enter> 後螢幕會出現以下訊息：



鍵入 <Y> 後按 <Enter>，即可將這套預設值載入。

Load Optimized Defaults

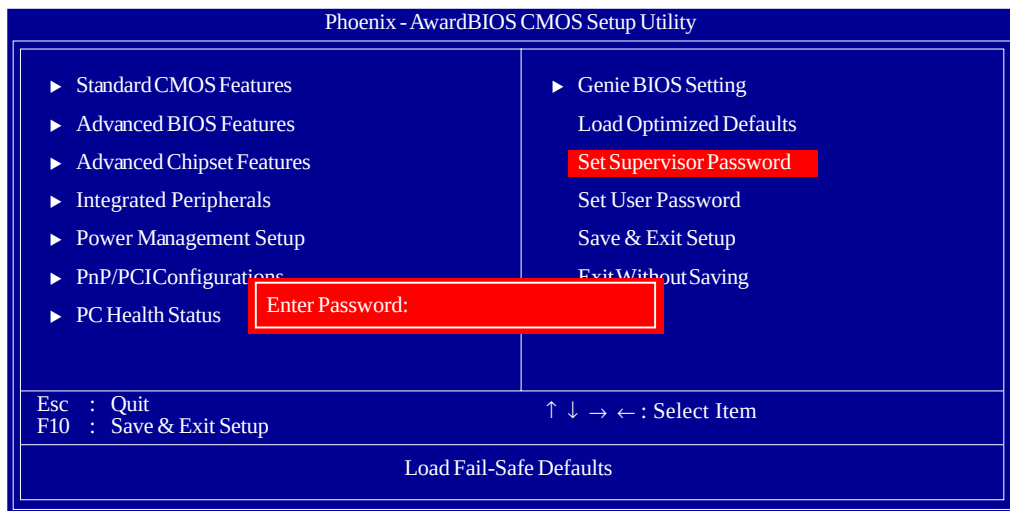
BIOS ROM 晶片中存有一套最佳化的 BIOS 預設值，請使用這套預設值作為系統的標準設定值。在 BIOS 主畫面上選擇此項目，按 <Enter> 後螢幕會出現以下訊息：



輸入Y并按， <Enter> 即可將最佳化預設值載入。

Set Supervisor Password

欲避免未經授權人員任意使用您的電腦或更改 BIOS 的設定值，可在此設定管理者密碼，同時將 Advanced BIOS Features 設為 System。若只是想避免 BIOS 的設定值被任意更改，則請設為 Setup；系統冷啟動時，將不會提示輸入密碼。於 BIOS 的主畫面中，用箭頭鍵選中 Set Supervisor Password 後按 <Enter>，螢幕上會出現以下訊息：



鍵入 8 個字母以內的密碼後按 <Enter>。螢幕會出現以下訊息：

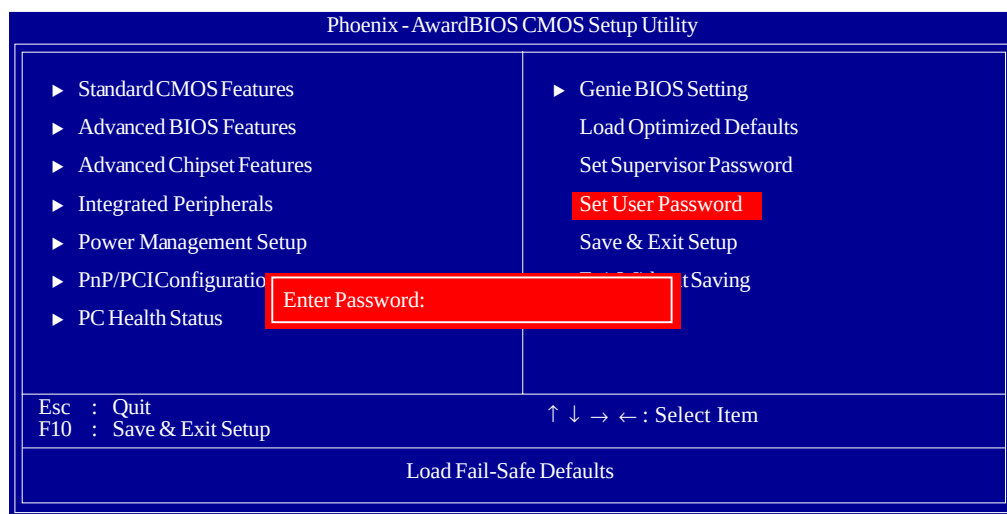
Confirm Password:

再一次輸入相同的密碼作為確認；若所輸入的密碼與先前不符，則必需再次輸入正確的密碼。若要取消管理者密碼的設定；請於主畫面選擇 Set Supervisor Password 後按 <Enter>，於 Enter Password: 訊息出現後，不要輸入任何密碼而直接按 <Enter>，然後按 <Esc> 鍵回到主畫面。

Set User Password

若要將系統開放給其它使用者，但又想避免 BIOS 設定被任意更改，可設定使用者密碼作為使用系統時的通行密碼，並將 Advanced BIOS Features 項目設為 System；但若要讓使用者能夠以輸入密碼的方式進入 BIOS 設定程式，則設為 Setup。

以使用者密碼進入 BIOS 設定程式時，只能進入主畫面的使用者密碼設定項目，而無法進入其它的設定項目。於 BIOS 的主畫面中，用箭頭鍵選擇 Set User Password 後按 <Enter>，螢幕上會出現以下訊息：



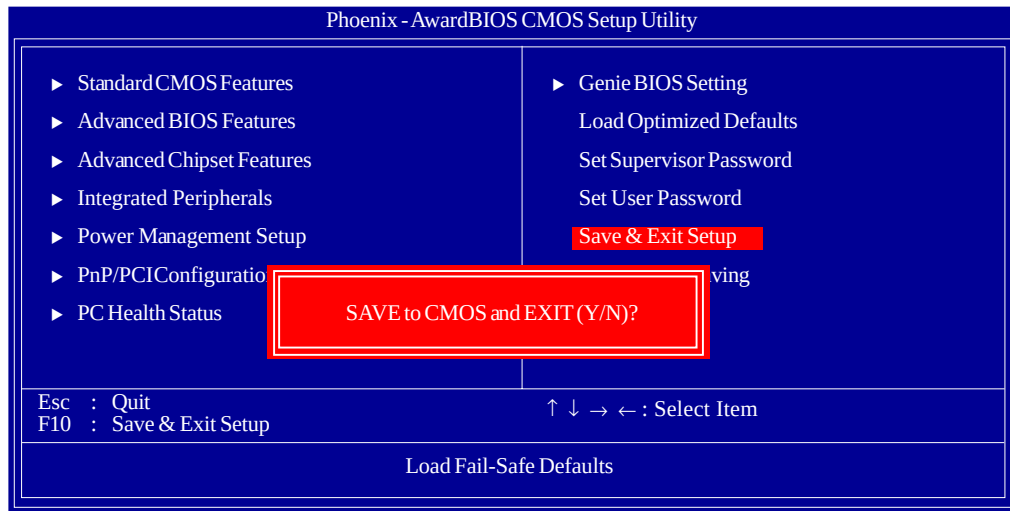
鍵入 8 個字母以內的密碼後按 <Enter>。螢幕會出現以下訊息：

Confirm Password:

再一次輸入相同的密碼作為確認；若所輸入的密碼與先前不符，則必需再次輸入正確的密碼。若要取消使用者密碼的設定；請於主畫面選擇 Set User Password 後按 <Enter>，於 Enter Password: 訊息出現後，不要輸入任何密碼而直接按 <Enter>，然後按 <Esc> 鍵回到主畫面。

Save & Exit Setup

設定值更改完畢後，若欲儲存所做的變更，請選擇 Save & Exit Setup 按 <Enter>。螢幕上會出現以下訊息：



請鍵入 <Y> 後按 <Enter>。所有更改過的設定值會存入 CMOS 記憶體中，同時系統將會重新啟動，再次回到開機自我測試畫面。此刻若想再次更改某些設定，可於記憶體測試及計數完畢後，按 鍵進入 BIOS 的設定畫面。

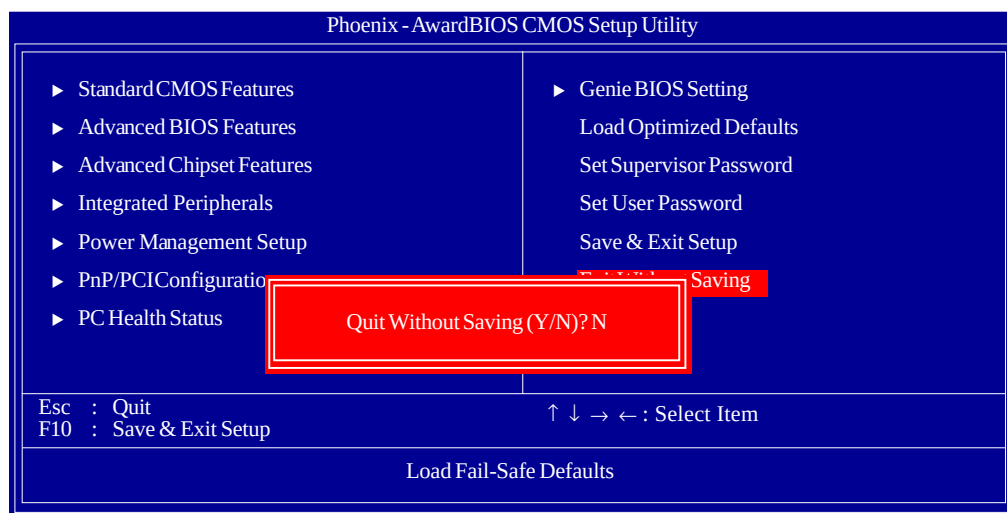


提要：

一旦DDR頻率、CPU時脈及其他記憶體時脈相關欄位的設定值發生變動，並且使用者將這些變動值存儲於BIOS中，系統則會於3秒內關機。此屬正常現象，此時，使用者無須採取任何動作，系統會在關機後的一秒或兩秒之內自動重啓（restart）。

Exit Without Saving

若不想儲存更改過的設定值，請選擇 Exit Without Saving 按 <Enter>。螢幕上會出現以下訊息：



鍵入 <Y> 後按 <Enter>。系統將會重新開機，再次回到開機自我測試畫面。此刻若想要更改某些設定，可在記憶體測試及計數完畢後，按 鍵進入 BIOS 的設定畫面。

Intel RAID BIOS（僅適用於BLOOD IRON P35-T2RL / BLOOD IRON P35-T23RL主機板）

Intel RAID BIOS公用程式可允許於Serial ATA驅動器上對RAID進行設定與管理。

啓動系統，於所有硬碟被偵測之後，螢幕上會出現Intel RAID BIOS相關訊息，請按住<Ctrl>+<I> 以進入BIOS設定程式，此程式可允許使用者於Serial ATA硬碟上建立一個RAID體系。

關於RAID的設定步驟，請參考第五章。



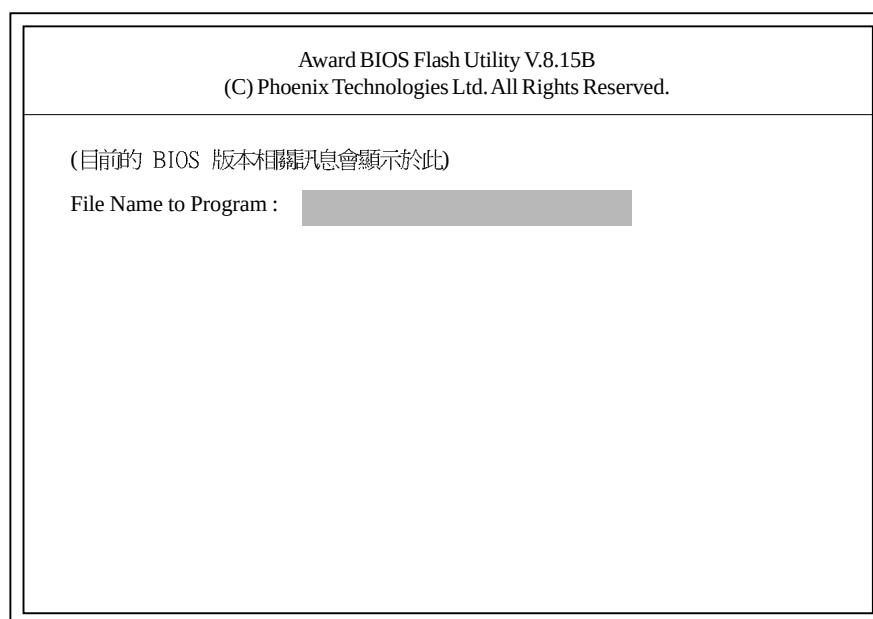
提要：

於建立RAID之前，請務必確認Serial硬碟已成功安裝並且資料排線也已正確連接，否則將無法進入RAID BIOS公用程式。

更新BIOS

使用者可於 DFI 網站下載、洽詢客服人員或經銷商業務人員以取得新版的 BIOS 及 AWDFLASH.EXE 更新程式。更新 BIOS 時，請依循以下步驟：

1. 將新版的 BIOS 與 AWDFLASH 更新程式存於磁碟片。
2. 重新啓動系統並進入 Award BIOS 設定程式，將First Boot Drive (第一個啓動裝置) 設定爲Floppy (軟碟機)。
3. 儲存變更後的設定值並重新啓動系統。
4. 系統從軟碟啓動後，輸入AWDFLASH.EXE 以執行更新程式，以下畫面會出現。



5. 在“File Name to Program”旁邊的灰色區域中輸入新的 BIOS 檔案名稱，然後按 <Enter>。
6. 以下訊息會出現在螢幕上：

Do You Want to Save BIOS (Y/N)

如果要儲存現存於系統內的 BIOS，請按 <Y> 並輸入要儲存的檔名；否則請選擇 <N>。我們建議您將系統現有的 BIOS 版本及其更新程式儲存起來，以免以後可能需要再安裝。

7. 以下訊息會出現在螢幕上。

Press “Y” to Program or “N” to Exit

8. 選擇 <Y> 即可更新 BIOS。

第四章 - 軟體支援

驅動程式與軟體程式

本主機板所附的 CD 片中包含驅動程式與軟體程式，其中部份程式可用來增進主機板的效能。

將所附的 CD 片置入光碟機；安裝主畫面 (MAINBOARD UTILITY CD) 會自動啟動並顯示於螢幕上。如果安裝主畫面沒有自動啟動，請直接到 CD 片的根目錄下，點選“Setup”。



Intel Chipset Device Software

自動運行畫面的左邊，點擊“CHIPSET”圖示。

1. 於主畫面中點擊
“Intel(R) Chipset
D e v i c e
Software”。



2. 即將安裝驅動程式，請點擊Next繼續。



3. 閱讀許可文件後點擊Yes。



4. 閱讀Read Me文件，了解系統需求及安裝資訊，之後點擊Next。



5. 安裝精靈正在安裝驅動程式，請點擊Next繼續。



6. 選擇 “Yes, I want to restart this computer now” ，點擊 Finish 。

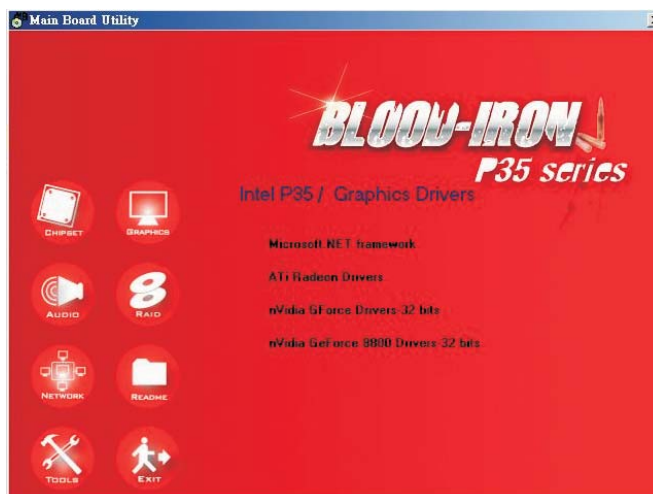
重現啓動系統以使
程式生效。



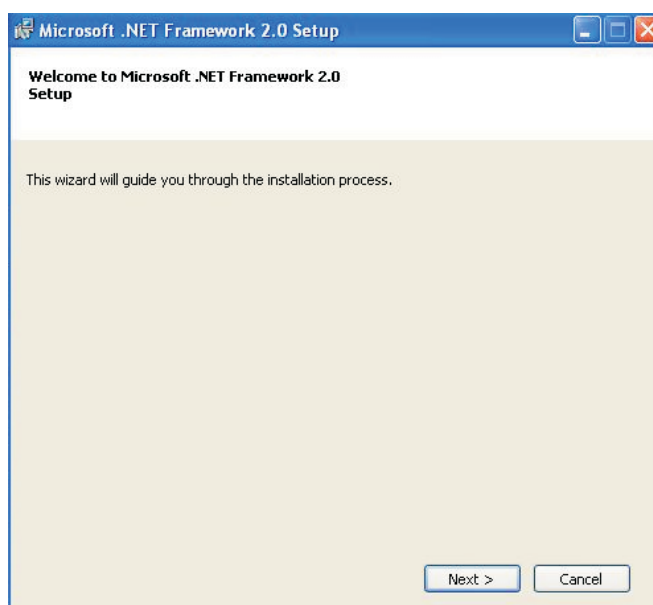
Microsoft.Net Framework

自動運行畫面的左邊，點擊“GRAPHICS”圖示。

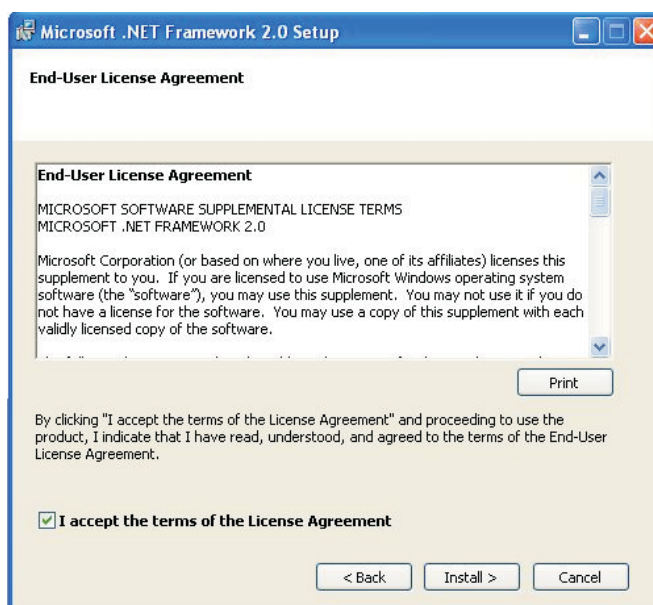
1. 於主畫面中點擊“Microsoft .NET Framework”。



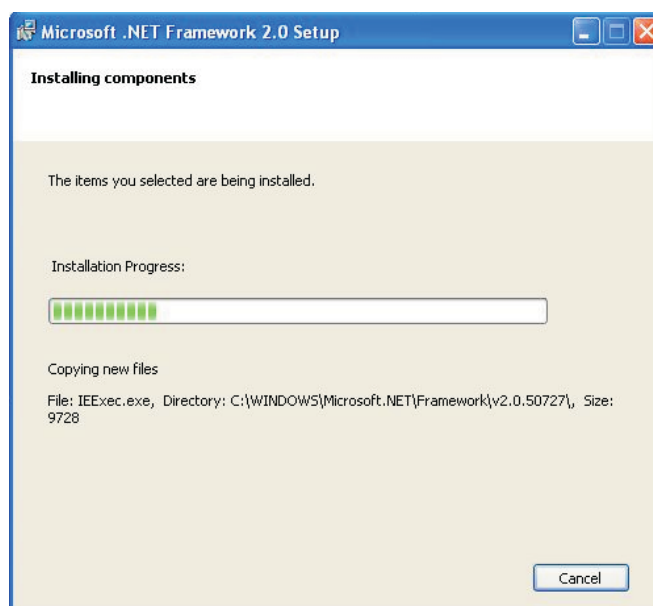
2. 即將安裝驅動程式，請點擊Next繼續。



3. 閱讀許可文件後點擊 “I accept the terms of the License Agreement”, 點擊 Install。

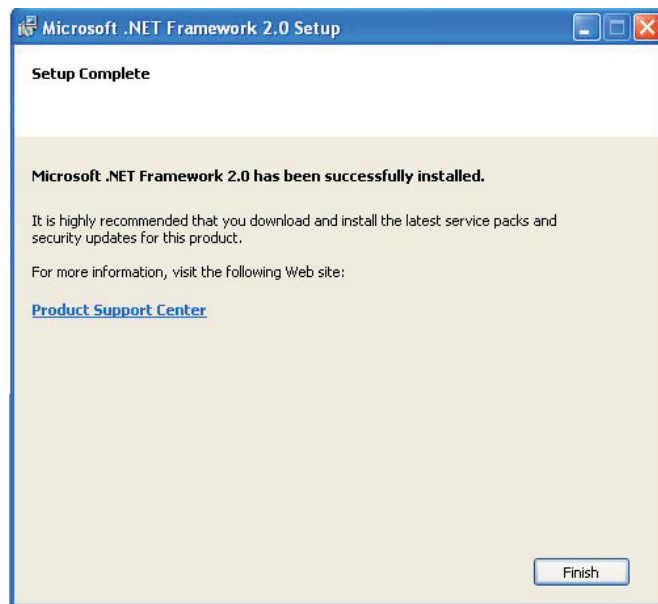


4. 安裝精靈正在安裝驅動程式。



4. 點擊Finish。

重新啓動系統以
使 驅 動 程 式 生
效。



Graphics Drivers

驅動光碟內同時包含有ATI Radeon驅動程式與nVidia GForce驅動程式。

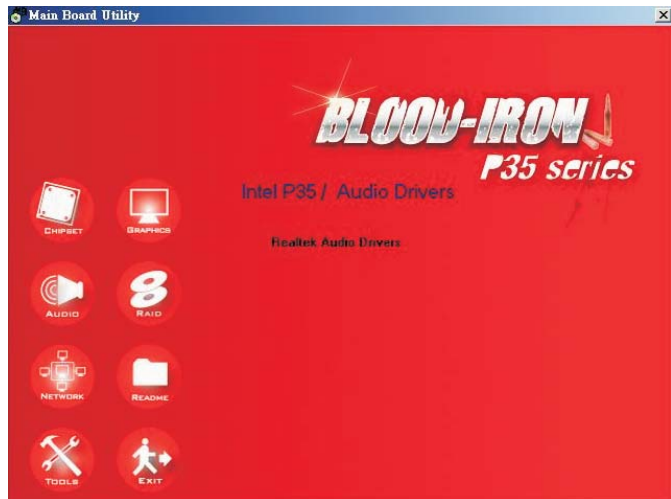
使用ATI Radeon顯示卡時，選擇ATI Radeon驅動程式。

使用nVidia顯示卡時，選擇nVidia GForce驅動程式。

Realtek Audio Drivers

自動運行畫面的左邊，點擊“AUDIO”圖示。

1. 於主畫面中點擊“Realtek Audio Drivers”。



2. 即將安裝驅動程式，請點擊Next繼續。



3. 正在對驅動程式進行安裝與設定。



4. 安裝精靈正在處理程式設定。



5. 選擇合適的選項，之後點擊 Next。



6. 點擊 “Yes, I want to restart my computer now”。

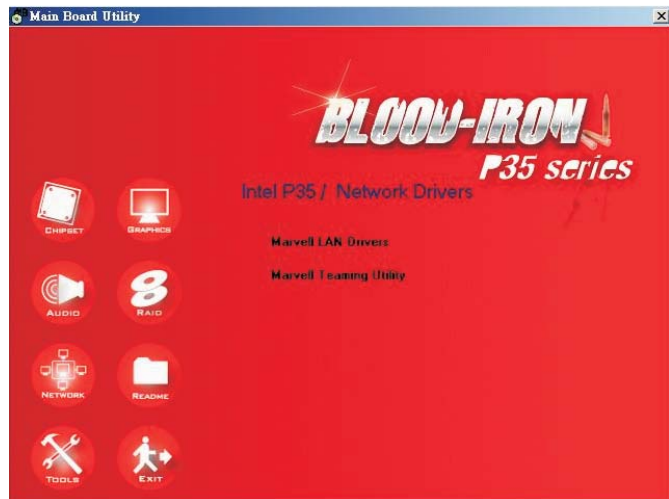
重新啓動系統以使驅動程式生效。



Marvell LAN Drivers-32 bits

於自動運行畫面的左邊，點擊“NETWORK”圖示。

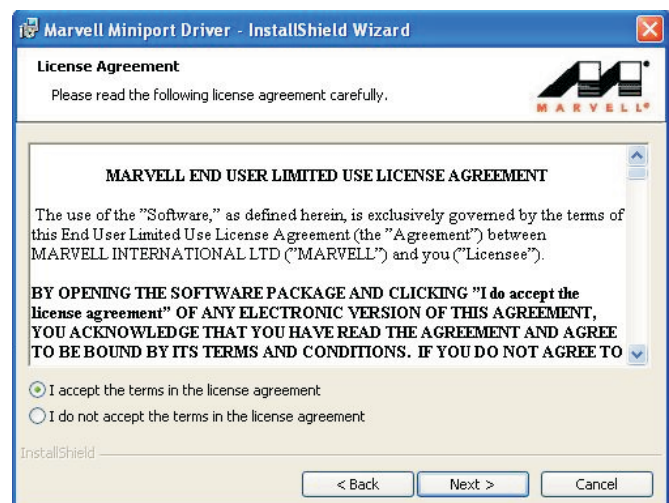
1. 於主畫面中點擊
“Marvell LAN
Drivers -
32bits”。



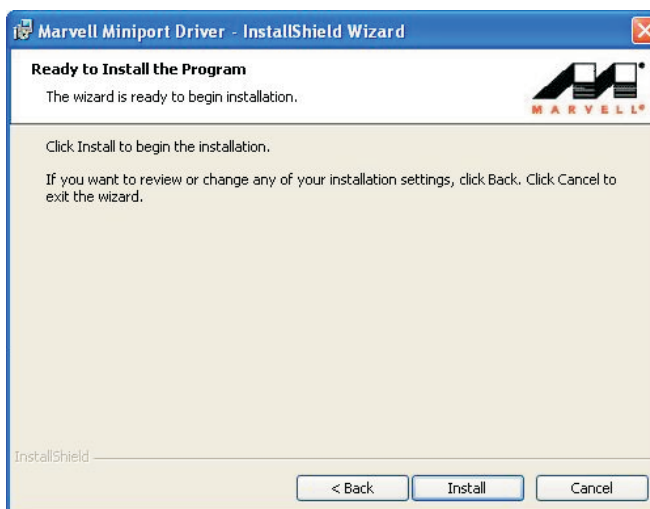
2. 正準備安裝驅動程式。點擊Next。



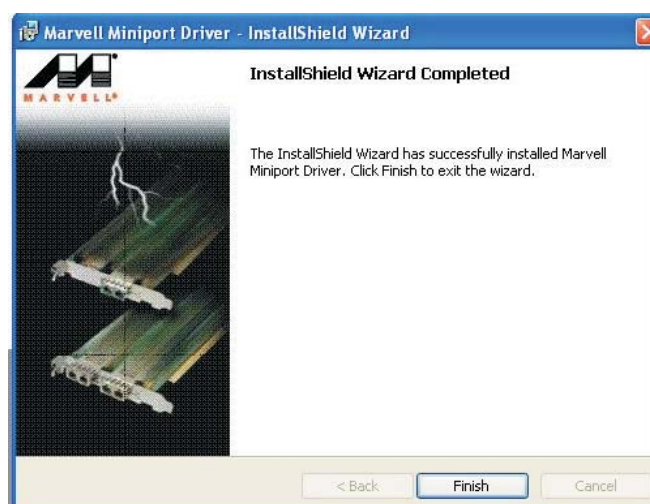
3. 閱讀許可文件點選
“I accept the terms
in the license
agreement”,然後
點擊next。



4. 點擊Install開始安裝。



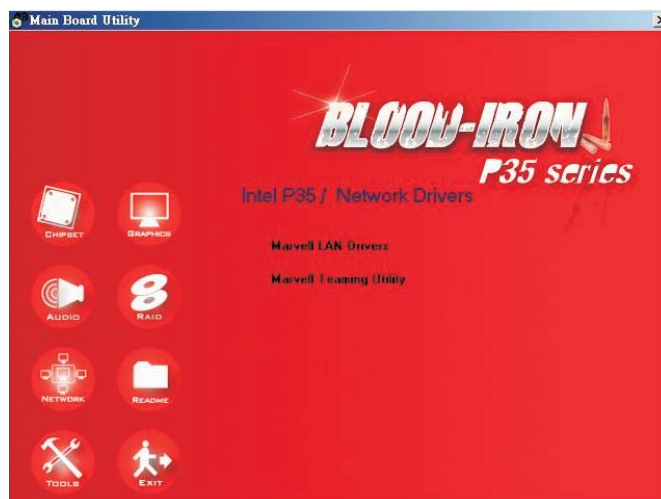
5. 安裝完成后，點擊Finish退出安裝。
6. 重新啓動系統以使驅動程式生效。



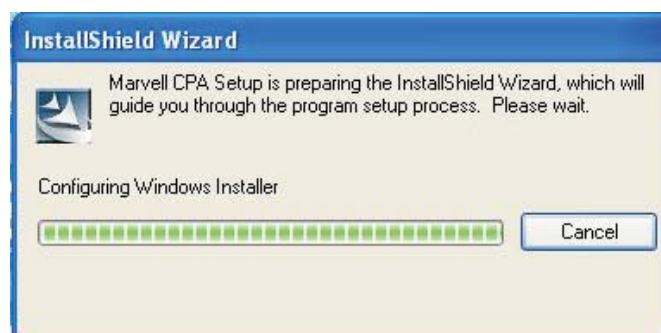
Marvell Teaming Utility

於自動運行畫面的左邊，點擊“NETWORK”圖示。

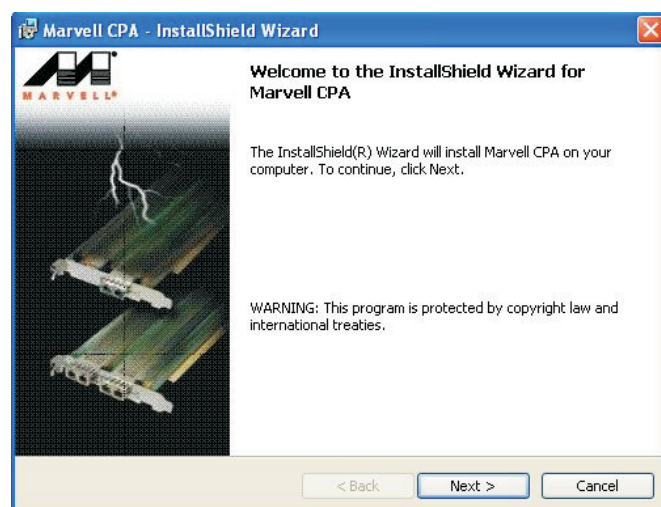
1. 於主畫面中點擊“Marvell Teaming Utility”。



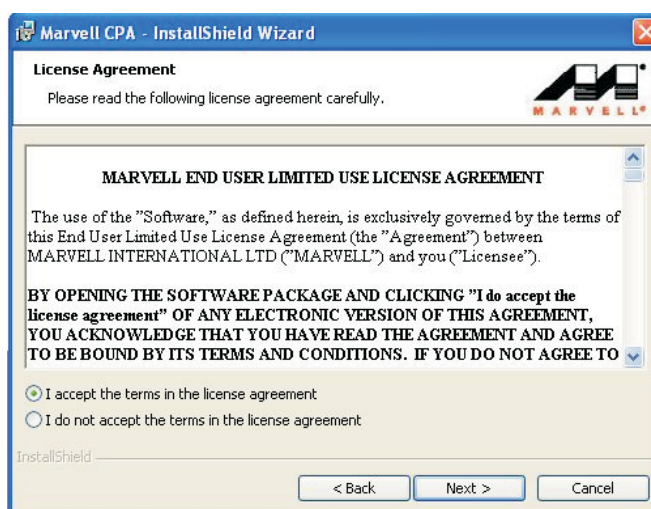
2. 正準備安裝。



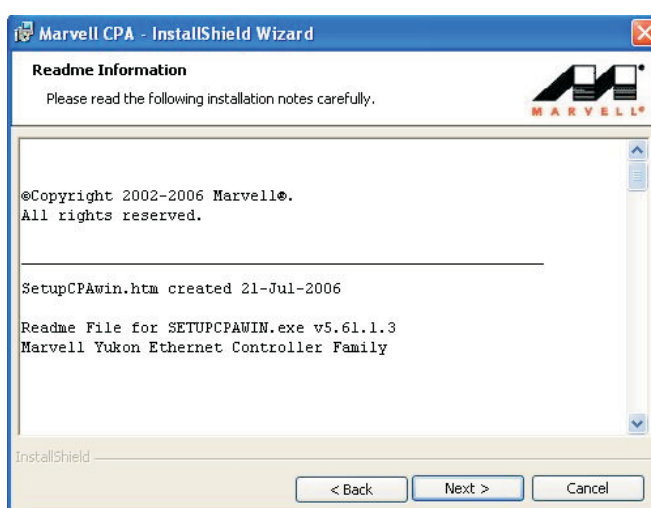
3. 點擊Next。



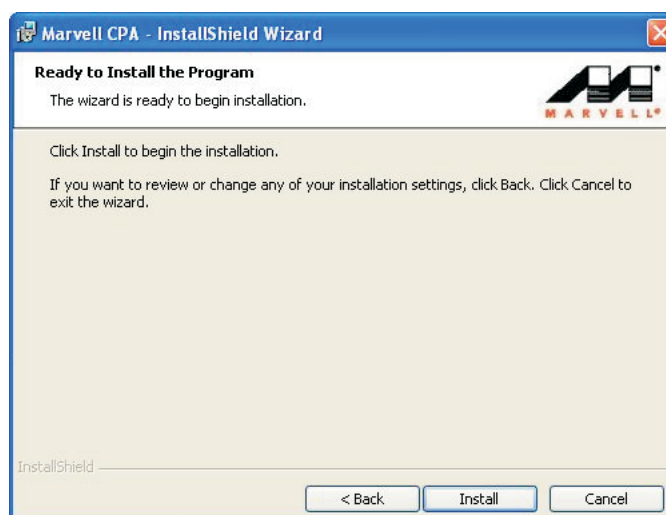
4. 閱讀許可文件後點擊“I accept the terms in the license agreement.”，之後點擊Next。



5. 閱讀Read Me文件，了解系統需求及安裝資訊，之後點擊Next。



6. 點擊Install開始安裝。



7. 點擊Finish。

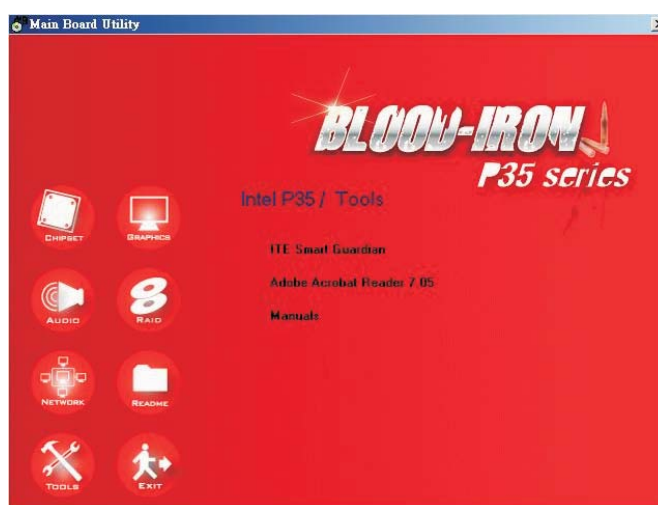


ITE Smart Guardian

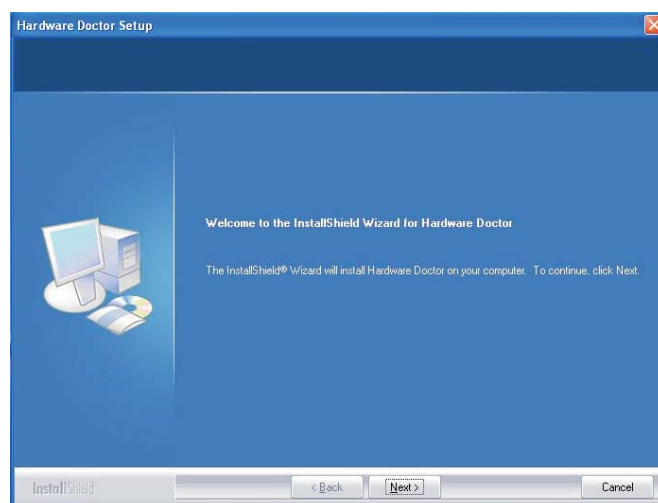
本主機板出貨時即附帶ITE Smart Guardian公用程式。此公用程式可用來監控系統溫度、風扇速度、電壓等,並允許使用者為監控對象手動設定監控範圍（最高限度與最低限度），如果監控對象的數值超出設定範圍，系統即會彈出警示訊息。此程式亦可設定為出錯時出聲示警模式。公用程式內含一套可將系統維持在理想監控狀態的預設值，建議使用者選用。

於自動運行畫面的左邊，點擊“TOOLS”圖示。

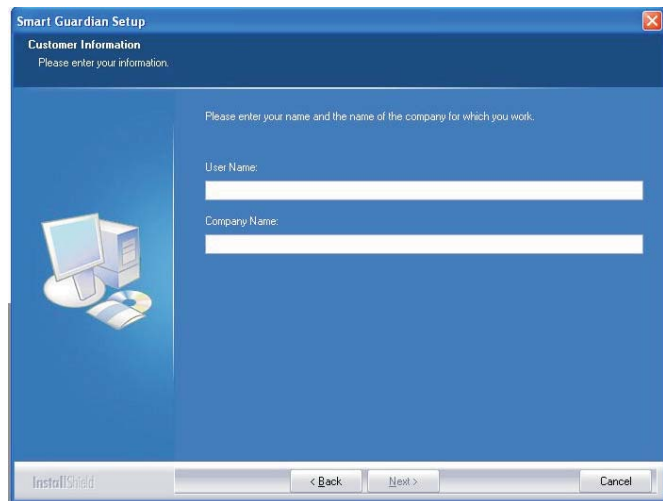
1. 於主畫面中點擊“ITE Smart Guardian”。



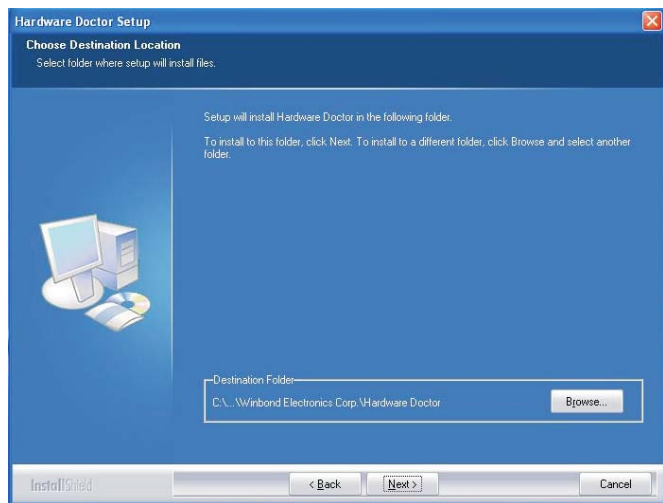
2. 正在準備安裝，請點擊Next。



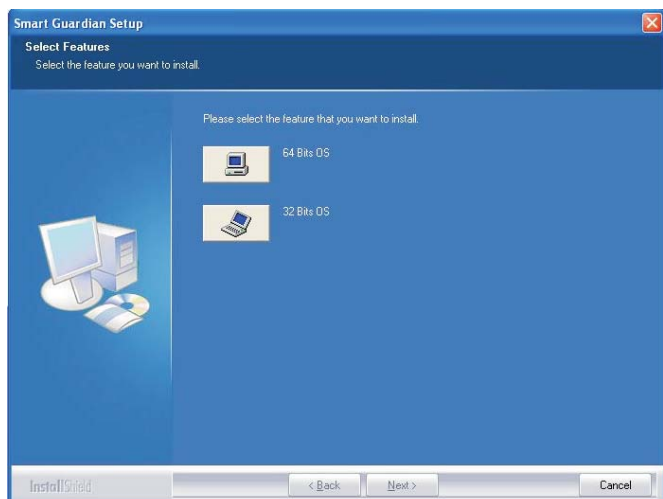
3. 輸入必要的資訊
後點擊Next。



4. 選擇Next將程式
安裝至指定檔或
點擊Browse選擇
其他的安裝路
徑。

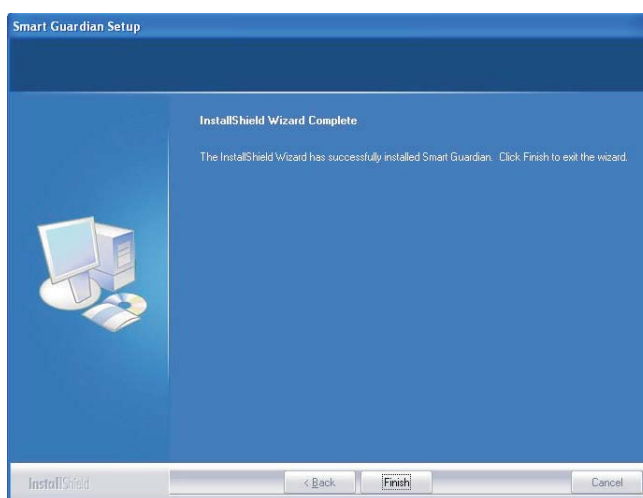


5. 按照所使用的系
統類型進行選
擇，然後點擊
Next。



6. 點擊Finish退出安裝。

重新啓動系統以使程式生效。



USB 2.0驅動程式

Windows® XP

如果你的 Windows® XP 光碟已包含 Service Pack 1，在安裝作業系統時，USB 2.0 驅動程式會自動安裝。若你的 Windows® XP 光碟並未包含 Service Pack 1，則可至 Microsoft Windows Update 網站下載。

Windows® 2000

如果你的 Windows® 2000 光碟片已包含 Service Pack 4，在安裝作業系統時，USB 2.0 驅動程式會自動安裝。若你的 Windows® 2000 光碟並未包含 Service Pack 4，則可至 Microsoft Windows Update 網站下載。

程式安裝注意事項

1. 安裝主畫面的自動啟動功能僅支援 Windows® XP/Windows® Vista 作業系統。當你將所附的 CD 片置入 CD-ROM 光碟機後，安裝主畫面若未自動啟動並顯示於螢幕，可直接至 CD 片所在的根目錄中執行“Setup”執行檔。
2. 光碟片中亦有包含 Windows® 2000 所需驅動程式，但是，Windows® 2000 並不支援驅動程式的“Autorun”（自動運行）功能。如果需要在 Windows® 2000 安裝驅動程式，只需手動打開光盤根目錄，逐一進行安裝即可。
3. 由於軟體程式偶爾會更新，因此安裝步驟與程序亦會隨之改變，針對相關之變動，我們並不另行通知。欲取得最新版本的驅動程式與軟體程式，請聯系您的經銷商或銷售代表。

第五章 - RAID

BLOOD IRON P35-T2RL / BLOOD IRON P35-T23RL系統主機板可允許於連接至SATA 1至SATA 4的Serial ATA硬碟上對RAID進行設定，並支援RAID 0, RAID 1, RAID 0+1與RAID 5。

RAID級別

RAID 0 (無容錯設計條帶磁碟陣列)

RAID 0採用兩塊相同的新硬碟驅動器，並列、交互對資料進行讀寫。資料被劃分為條帶，寫入時，每個條帶被打散在兩塊硬碟上。運用RAID 0陣列，不同通道的輸入/輸出效能得到提升。但是，此陣列無容錯功能，任何一塊磁碟出現故障，將會導致整個陣列中數據丟失。

RAID 1(容錯影像磁碟陣列)

RAID 1可經由一塊磁碟向另一塊磁碟影像拷貝並儲存相同的一組資料。如果一塊磁碟發生故障，磁碟陣列管理軟體可於另一塊磁碟獲得所需資料，因為RAID 1事先會將一塊磁碟上的資料完整復寫至另一塊硬碟上，如此確保了資料安全，並且提高了整個體系的容錯能力。建立RAID 1時，可使用兩塊新硬碟，也可使用已有的硬碟搭配一塊新硬碟，此時，新硬碟的容量必須等同或稍大於已有的硬碟。

RAID 0+1 (條帶與影像)

RAID 0+1融合了RAID 0與RAID 1各自的優點，此類RAID設定需要使用四塊新硬碟或三塊新硬碟外加一塊系統已有的硬碟。

RAID 5

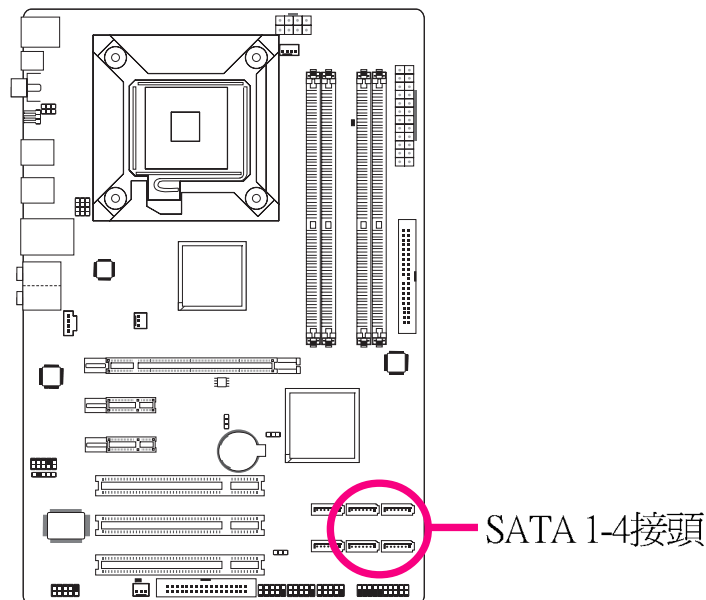
RAID 5可跨硬碟條帶存儲資料及奇偶效驗訊息。此類RAID具備容錯功能並可提供較好的硬碟效果及存儲能力。

RAID設定

欲開啓RAID功能，須進行以下設定：

1. 連接Serial ATA硬碟
2. 於Award BIOS中對Serial ATA進行設定。
3. 於RAID BIOS中對RAID進行設定。
4. 在系統安裝過程中安裝RAID驅動程式。
5. 安裝Intel Matrix Storage Manager。

步驟一：連接serial ATA硬碟



關於如何連接Serial ATA裝置，請參考第二章。

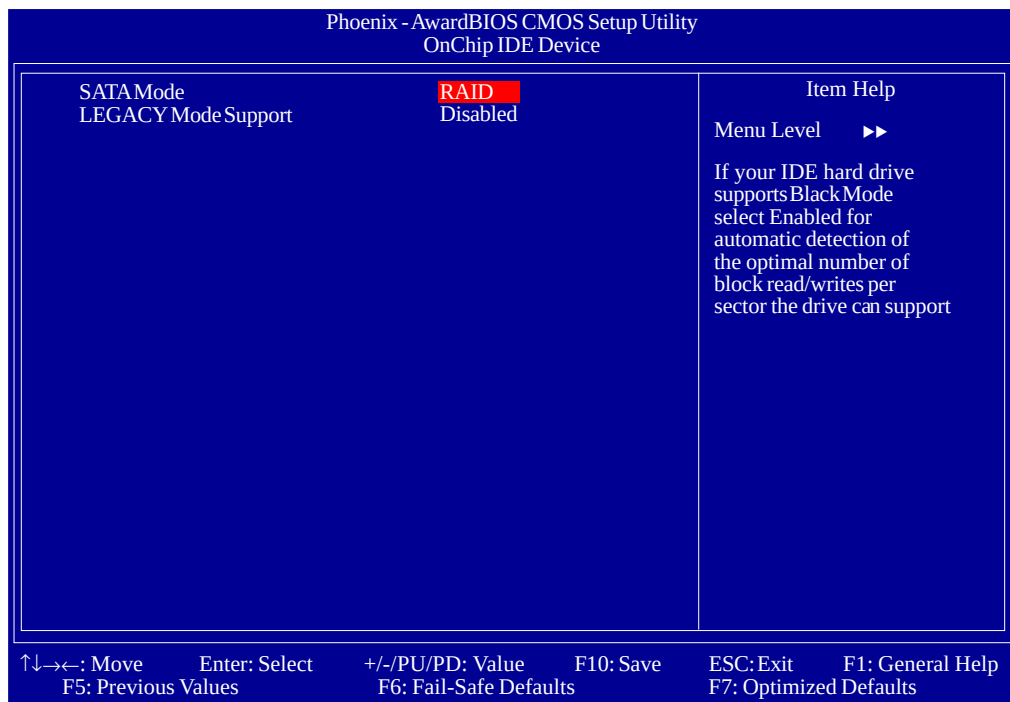


提要：

1. 務必確定已連接好Serial ATA硬碟與資料排線，否則無法進入RAID BIOS公用程式。
2. 創建RAID時，請您務必十分謹慎，千萬不要觸動硬碟排線，因為硬碟排線一旦觸動，整個操作系統以及本次安裝即告失敗。系統將不會重新啓動，而所有數據也將因此流失。請您一定要認真閱讀此警告，數據一旦流失，將無法再恢復。

步驟二：於Award BIOS中對Serial ATA進行設定

1. 開機後按鍵進入Award BIOS的主畫面。
2. 於BIOS的Integrated Peripherals子畫面中選擇 “Onchip IDE Device” 選項。
3. 將 “SATA Mode” 設為 “RAID” 。



4. 按<Esc>鍵回到BIOS主畫面，選擇 “Save & Exit Setup” 後按<Enter>。
5. 輸入 “Y” 後按<Enter>鍵。
6. 重新啓動系統。

步驟三：於RAID BIOS中對RAID進行設定

於系統啓動，所有硬碟均偵測到以後，Intel RAID BIOS狀態訊息的螢幕將會出現。同時按下<Ctrl>與<I>鍵進入此程式。此程式可允許您於Serial ATA硬碟上建立一個RAID。

步驟四：於安裝操作系統的過程中安裝RAID 驅動程式

須於安裝Windows®XP或Windows®2000的過程中安裝RAID驅動程式，此時應使用F6安裝方法，只有這樣，才能於RAID模式下將操作系統安裝至硬碟上或RAID卷中；才能於AHCI模式下將操作系統安裝至硬碟上。

1. 從 Windows Setup 安裝光碟片開機，開始 Windows 作業系統的安裝。
2. 當螢幕上出現 “Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver”（如果需要安裝協力廠商的SCSI或RAID驅動程式，請按F6鍵）的提示訊息時，請按<F6>鍵。
3. 請按<S>鍵選擇 “Specify Additional Device”。
4. 當提示訊息出現時，使用內含 RAID 驅動程式的軟碟來安裝。
5. 找到軟碟目錄，按照您於 BIOS 中所做的設定選擇 RAID 或 AHCI控制器，按 <Enter> 確認。

驅動程式已成功安裝，請使用者繼續進行操作系統的安裝。此時請不要將軟碟取出，因為當系統自動重置時，Windows setup 程式還需要從軟碟向Windows 安裝檔拷貝資料。當拷貝完成後，再將軟碟取出，以便Windows setup在必要時重置系統。

Intel Matrix Storage Manager(英特爾矩陣存儲管理員)

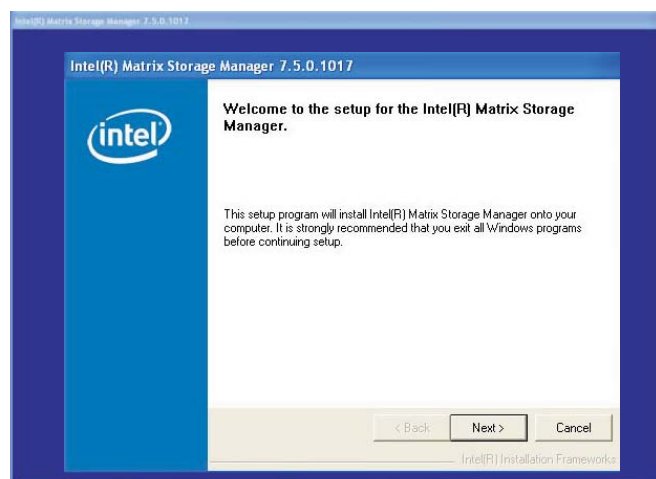
Intel Matrix Storage Manager可於Windows系統中進行安裝,該程式可允許於Windows作業系統中對RAID卷管理進行創建、刪除或者移動,並可顯示SATA裝置或RAID卷的有用資訊。其所包含的使用者介面、tray icon (托盤圖示) 服務以及監視功能可讓使用者監視RAID卷以及SATA硬碟的當前狀態。該程式還可增強存儲子系統的性能及電源管理能力。

安裝該程式時,請將CD放入CD-ROM中,於自動運行畫面的左邊,點擊“CHIPSET”圖示。

1. 於主畫面中點擊
“Intel(R) Matrix
Storage
Manager”。



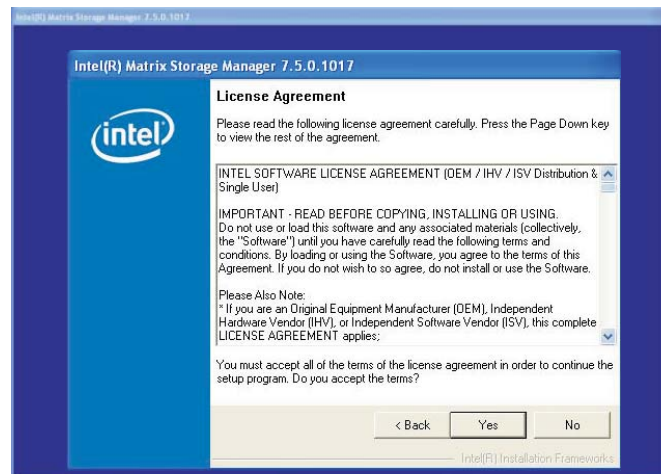
2. 正準備安裝驅動
程式, 點擊Next。



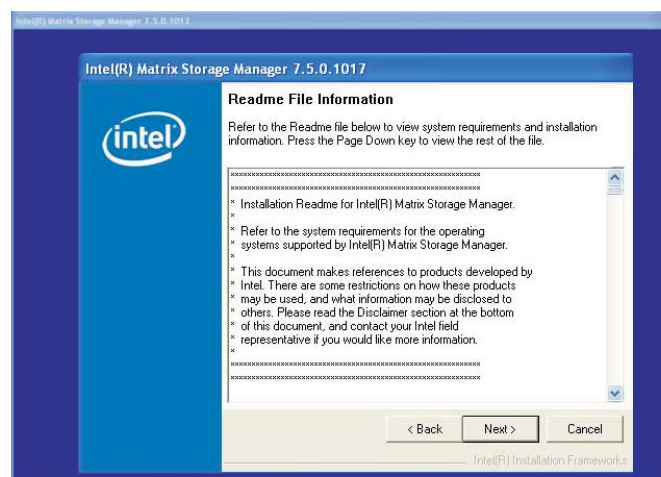
3. 仔細閱讀相關注意資訊，然後點擊Next。



4. 閱讀許可文件，點擊Yes。



5. 閱讀Readme文件，獲取系統需求及安裝資訊，點擊Next。



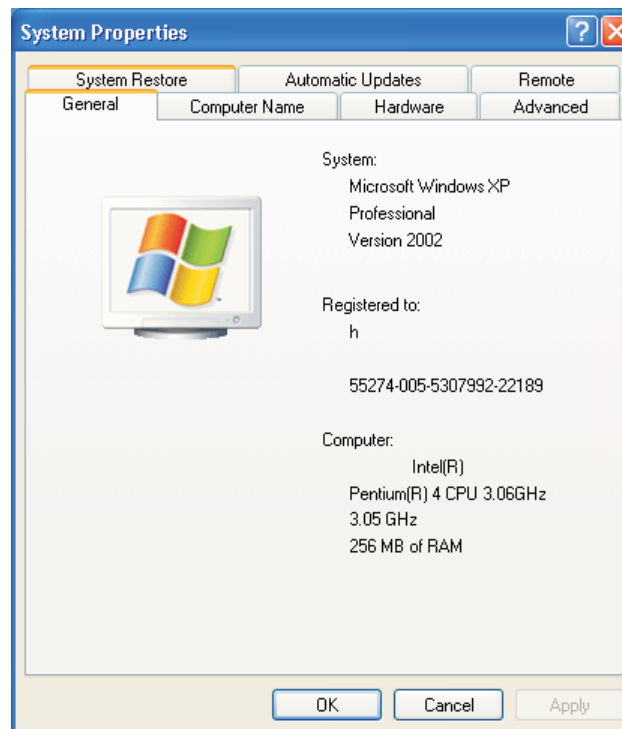
6. 按照螢幕上的提示，每次均點選“Next”。
7. 點擊Finish完成安裝，重新啟動系統。

附錄 A - 開啓Hyper-Threading（超執行緒）技術

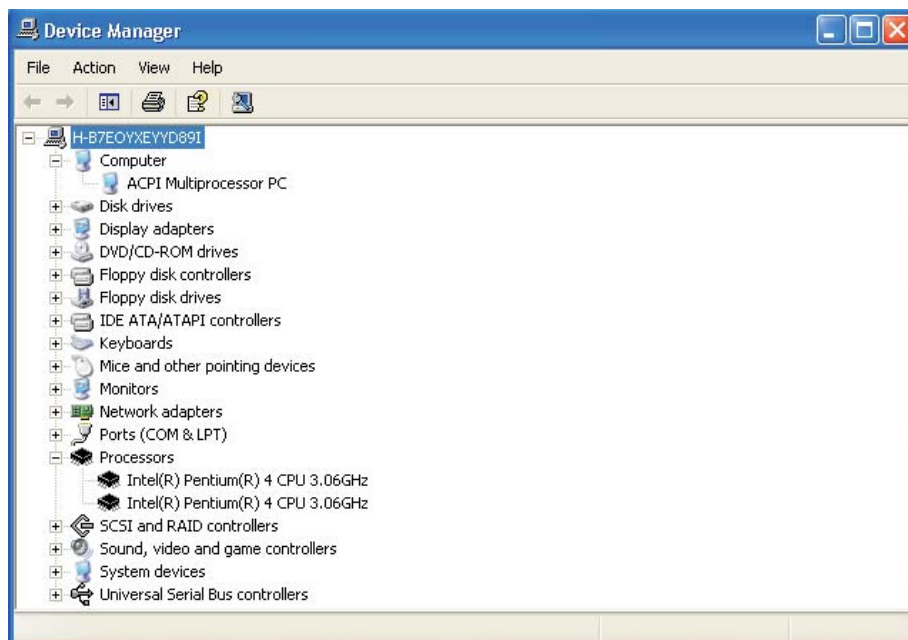
開啓Hyper-Threading（超執行緒）技術

請按照如下步驟開啓超執行緒技術。以下步驟假設電腦已安裝具備超執行緒技術的Intel® Pentium® 4 CPU。

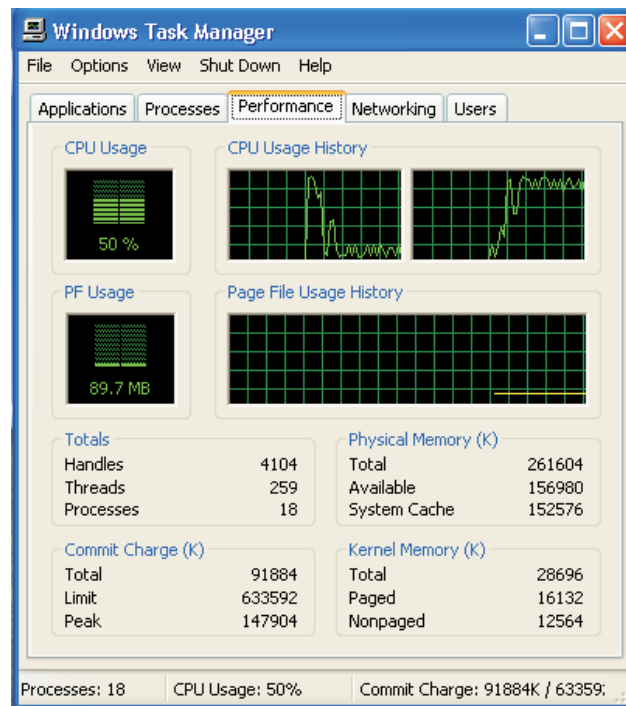
1. 至少應為系統提供300瓦ATX12V電源。
2. 除需要安裝具備超執行緒技術的Intel® Pentium® 4 CPU外，還應安裝風扇，以確保機殼內有充足的空氣流通，防止損壞CPU。
3. 將BIOS中Advanced BIOS Features子畫面下“CPU Hyper-Threading”欄位設為Enabled。
4. 截止目前，只有Windows® XP操作系統可支援超執行緒技術。如果電腦已安裝此操作系統，則此時仍需重新安裝。
5. Windows® XP安裝完成後，請檢查以下項目以確定系統是否成功安裝。
 - a. 點擊Start，滑鼠指向“設定”，然後於子畫面中點擊“控制臺”
 - b. 雙擊“系統”圖示。“系統內容”視窗將會出現。
 - c. 點擊“一般”標籤。此標籤中的“電腦”項目下將會顯示CPU相關資訊。



- d. 然後點擊“硬體”標籤，再點擊“裝置管理員”。電腦與處理器下將顯示如下資訊。



- e. 最後，請同時按<Ctrl>+<Alt>+ 鍵。“Windows工作管理員”視窗將會出現。點擊“效能”標籤，“C P U 使用率記錄”下將顯示下圖所示圖形。



附錄 B - 錯誤訊息解讀

系統於 BIOS 錯誤時會發出警告聲或於螢幕上出現錯誤訊息告知使用者，這時候使用者可依循螢幕上的指示訊息如：PRESS F1 TO CONTINUE, CRLT-ALT-ESC or DEL TO ENTER SETUP 即可繼續執行或進入 BIOS 設定程式中修正錯誤。

開機自我測試（POST）警告嗶聲

BIOS 中有兩種警告聲，當 BIOS 無法啟動螢幕顯示器來顯示訊息時，系統會發出一長三短的嗶聲；當 DRAM 發生錯誤時，會發出一長嗶聲。

錯誤訊息

BIOS 於開機自我測試（POST）時，若偵測到錯誤，會將此錯誤訊息顯示在螢幕上。以下便是 BIOS 常見的錯誤訊息：

CMOS BATTERY HAS FAILED

CMOS 電池沒電，需更換新電池。



警告：

電池替換或安裝不當可能導致電池爆裂，請依照廠商的建議，選用適當的電池類型；並依據電池製造商的指示處理廢棄電池。

CMOS CHECKSUM ERROR

當 CHECKSUM 有誤時，可能是電池電力不足而引起 CMOS 資料流失。請檢查電池，必要時進行更換。

DISPLAY SWITCH IS SET INCORRECTLY

主機板上顯示器的設定可將螢幕設成單色或彩色，此訊息的出現表示主機板上顯示器的設定與 BIOS 中的設定不一致。先確定顯示器的類型，於關機後調整主機板上的設定，或是進入 BIOS 中更改 VIDEO 的設定。

FLOPPY DISK(S) FAIL(80)

軟碟機無法重置。

FLOPPY DISK(S) FAIL(40)

軟碟機類型不符。

HARD DISK(S) FAIL (80)

硬碟重置失效。

HARD DISK(S) FAIL (40)

硬碟控制器診斷發生錯誤。

HARD DISK(S) FAIL (20)

硬碟起始化錯誤。

HARD DISK(S) FAIL (10)

磁區資料混亂，資料無法重新修復。

HARD DISK(S) FAIL (08)

讀寫磁區發生錯誤混亂。

KEYBOARD IS LOCKED OUT - UNLOCK THE KEY

鍵盤被鎖住，鍵盤控制器被 pull low。

KEYBOARD ERROR OR NO KEYBOARD PRESENT

無法初始化鍵盤。請確定鍵盤的連接正確無誤，而且在開機過程中避免不當的按鍵動作。

MANUFACTURING POST LOOP

當鍵盤被 pull low 時，系統會永無止境地執行 POST，此乃用於工廠測試主機板時的“燒機 (burn-in)”作業。

BIOS ROM CHECKSUM ERROR - SYSTEM HALTED

ROM 位址 F0000H-FFFFFH 的 checksum 發生錯誤。

MEMORY TEST FAIL

記憶體有誤時，BIOS 提報記憶體測試失敗。

附錄 C- 故障排除

故障排除檢查清單

本章節主旨在於協助使用者解決常見的系統問題；問題發生時，最好將不同的問題加以區分，以避免不相干的問題相互干擾，才能夠有效率地找出發生問題的原因。

系統發生問題時，最普遍的原因如下：

1. 週邊設備的電源尚未開啓。
2. 排線與電源線連接不當。
3. 週邊設備使用的電源插座接觸不良或無電流通過。這時可以使用電燈或其它電器用品測試此插座。
4. 顯示器電源尚未開啓。
5. 顯示器亮度與對比顏色設定不當。
6. 介面卡安裝不牢固。
7. 系統所安裝的介面卡設定不當。

顯示器/ 畫面

系統啓動後，螢幕上無畫面。

1. 確定顯示器電源是否已開啓。
2. 檢查顯示器電源線及顯示器與交流電插座的連接是否牢固。必要時，可更換其它插座。
3. 檢查影像輸入線是否已正確地連接於顯示器與系統的顯示卡上，並且連接牢固。
4. 使用顯示器的亮度調節鈕調整螢幕亮度。

畫面持續跳動

1. 檢查螢幕的垂直同步畫面設定是否流失。調整垂直同步畫面的設定。
2. 移開周圍不相電器裝置，如：風扇或其它顯示器等，以免系統受到電磁干擾。
3. 螢幕是否支援顯示卡的輸出頻率。

畫面輕微晃動

1. 如果你的顯示器與另一台顯示器距離過近，最好將另一台顯示器關掉，否則你的顯示器會受另一台顯示器幅射螢光的影響，而造成畫面晃動。

電源供應器

電腦啟動後無任何回應

1. 檢查插座是否通電，及電源線與插座及系統的連接是否得當。
2. 系統所使用的電壓是否正確。
3. 電源線可能短路。檢查電源線，必要時請更換新的電源線。

軟碟機

軟碟機無法使用

1. 磁碟片未格式化。請將磁碟片格式化後再試。
2. 磁碟片有防寫設定。請使用未防寫的磁片。
3. 磁碟機路徑錯誤。請檢查指令路徑，找出正確的磁碟機路徑。
4. 現有的磁碟片容量不敷使用，請更換容量較大的磁碟片。

硬碟機

硬碟機無法使用

1. 確定 BIOS 中硬碟機的設定資料正確。
2. 若是系統內有兩台硬碟，請確定第一台硬碟〔為可開機硬碟〕設為 Master，第二台設為 Slave。而第一台硬碟必須要有開機磁區。

格式化時間過長

若硬碟容量很大，或是排線連接不當時，可能會導致格式化時間過長。

並列埠（印表機埠）

下達列印指令時，印表機無任何反應

1. 請確定印表機電源已開啓，並且已與系統連線 (on-line)。
2. 請確定印表機的驅動程式設定正確。
3. 確認主機板 LPT 埠的 I/O 位址與 IRQ 設定妥適。
4. 若已確定並列埠 (LPT) 及印表機並無損壞，而且設定亦無錯誤時，請更換印表機與系統的連接線，然後再試一次。

串列埠

連接於串列埠的設備〔如數據機、印表機〕無法正常輸出或輸出亂碼

1. 確定設備的電源已開啓，並且處於連線 (on-line) 狀態。
2. 確認設備已連接至電腦背面正確的串列埠上。
3. 檢查設備與串列埠是否損壞，串列埠的設定是否正確，系統與串列裝置間的連接線是否損壞。
4. 確認 COM 埠的設定與 I/O 位址的選擇無誤。

鍵盤

按鍵無任何反應

1. 確認鍵盤的連接正確無誤。
2. 檢查鍵盤上的按鍵是否被異物卡住；或在開機過程中不小心按到鍵盤。

主機板

1. 確認主機板擴充槽中的介面卡是否安裝牢固，若是介面卡有鬆動的情形，請先關掉系統電源，於介面卡安裝穩固之後，再重新開機。
2. 確認主機板上的 DIP Switch 和 Jumper 的設定無誤。
3. 確認記憶體插槽中的所有記憶體模組皆安裝牢固。
4. 確認所有記憶體模組的安裝位置無誤。
5. 主機板無法正常運作時，請將主機板置於平坦的桌面上，檢查所安裝的物件是否皆安裝牢固，可輕壓每一張卡或接頭使安裝更為穩固。
6. 若是更改 BIOS 設定後所造成的系統問題，則請進入 BIOS 將原預設值重新載入。